

**SABERTOOTH
Z77**

使用手冊

ASUS[®]

Motherboard

T7246

2.00 版

2012 年 2 月發行

版權說明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲得的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com.tw>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等。數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License (“GPL”) and under the Lesser General Public License Version (“LGPL”). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable “work that uses the Library”) for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>;

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the locAMDon where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this informAMDon.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notificAMDon to the email address gpl@asus.com, stAMDng the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

目錄內容

目錄內容	iv
安全性須知	vii
電氣方面的安全性	vii
操作方面的安全性	vii
關於這本使用手冊	viii
使用手冊的編排方式	viii
提示符號	ix
跳線帽及圖示說明	ix
哪裡可以找到更多的產品資訊	ix
代理商查詢	x
SABERTOOTH Z77 規格列表	xi

第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列!	1-1
1.2 產品包裝	1-1
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 產品特寫	1-2
1.3.2 “Ultimate COOL!” 散熱設計	1-3
1.3.3 “TUF ENGINE!” 電源設計	1-4
1.3.4 “Safe & Stable!” 防護設備	1-4
1.3.5 華碩 EZ DIY	1-5
1.3.6 華碩獨家功能	1-6
1.3.7 其他特殊功能	1-6

第二章：硬體裝置資訊

2.1 主機板安裝前	2-1
2.2 主機板概觀	2-2
2.2.1 主機板結構圖	2-2
2.2.2 中央處理器 (CPU)	2-4
2.2.3 系統記憶體	2-5
2.2.4 擴充插槽	2-12
2.2.5 跳線選擇區	2-14
2.2.6 主機板上的內建開關	2-15
2.2.7 內建 LED 指示燈	2-16
2.2.8 內部連接埠	2-17
2.3 建立您的電腦系統	2-26
2.3.1 建立 PC 系統所需的其他工具與元件	2-26
2.3.2 安裝中央處理器	2-27
2.3.3 處理器散熱片與風扇安裝	2-29
2.3.4 安裝記憶體模組	2-30
2.3.5 安裝主機板	2-31
2.3.6 華碩 SABERTOOTH Z77 主機板的 Thermal Armor 熱敏護罩	2-33

目錄內容

2.3.7 安裝 ATX 電源.....	2-36
2.3.8 安裝 SATA 裝置.....	2-37
2.3.9 安裝前面板輸出/輸入連接埠.....	2-38
2.3.10 後側面板連接埠.....	2-39
2.3.11 音效輸出/輸入連接圖示說明.....	2-41
2.3.12 USB BIOS Flashback.....	2-43
2.4 第一次啟動電腦.....	2-44
2.5 關閉電源.....	2-44

第三章：BIOS 程式設定

3.1 認識 BIOS 程式.....	3-1
3.2 BIOS 設定程式.....	3-1
3.2.1 EZ Mode.....	3-2
3.2.2 Advanced Mode.....	3-3
3.3 主選單 (Main Menu).....	3-5
3.4 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu).....	3-7
3.5 進階選單 (Advanced menu).....	3-20
3.5.1 處理器設定 (CPU Configuration).....	3-21
3.5.2 PCH 設定 (PCH Configuration).....	3-23
3.5.3 SATA 裝置設定 (SATA Configuration).....	3-24
3.5.4 系統代理設定 (System Agent Configuration).....	3-26
3.5.5 USB 裝置設定 (USB Configuration).....	3-27
3.5.6 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration).....	3-28
3.5.7 進階電源管理設定 (APM Configuration).....	3-30
3.5.8 網路協定堆疊 (Network Stack).....	3-31
3.6 監控選單 (Monitor menu).....	3-32
3.7 啟動選單 (Boot menu).....	3-37
3.8 工具選單 (Tools menu).....	3-39
3.8.1 ASUS EZ Flash 2.....	3-39
3.8.2 ASUS O.C. Profile.....	3-39
3.8.3 ASUS SPD Information.....	3-40
3.9 離開 BIOS 程式 (Exit menu).....	3-41
3.10 更新 BIOS 程式.....	3-42
3.10.1 華碩線上更新.....	3-42
3.10.2 華碩 EZ Flash 2.....	3-45
3.10.3 華碩 CrashFree BIOS 3.....	3-46
3.10.4 華碩 BIOS Updater.....	3-47

第四章：軟體支援

4.1 安裝作業系統.....	4-1
4.2 驅動程式及公用程式 DVD 光碟資訊.....	4-1
4.2.1 執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟.....	4-1
4.2.2 取得軟體使用手冊.....	4-2

目錄內容

4.3 軟體資訊	4-3
4.3.1 華碩 AI Suite II 程式	4-3
4.3.2 華碩 TUF Thermal Radar 熱敏雷達	4-4
4.3.3 華碩 TurboV EVO 程式	4-9
4.3.4 華碩 DIGI+ Power Control 程式	4-11
4.3.5 華碩 Sensor Recorder 程式	4-15
4.3.6 Ai Charger+	4-16
4.3.7 USB Charger+	4-17
4.3.8 華碩 USB 3.0 Boost 程式	4-19
4.3.9 Network iControl	4-20
4.3.10 華碩線上更新	4-24
4.3.11 華碩 MyLogo2 程式	4-25
4.3.12 音效設定程式	4-27
4.4 RAID 功能設定	4-28
4.4.1 RAID 定義	4-28
4.4.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機	4-29
4.4.3 在 BIOS 程式中設定 RAID	4-29
4.4.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式	4-29
4.4.5 Intel® 2012 Desktop responsiveness 技術介紹	4-33
4.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	4-45
4.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片	4-45
4.5.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片	4-45
4.5.3 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式	4-46
4.5.4 使用 USB 軟碟機	4-47

第五章：多繪圖處理器技術支援

5.1 AMD® CrossFireX™ 技術	5-1
5.1.1 設定需求	5-1
5.1.2 安裝開始前	5-1
5.1.3 二張 CrossFireX™ 顯示卡安裝說明	5-2
5.1.4 安裝驅動程式	5-3
5.1.5 啟動 AMD® CrossFireX™ 技術	5-3
5.2 NVIDIA® SLI™ 技術	5-4
5.2.1 系統要求	5-4
5.2.2 二張 SLI 顯示卡安裝說明	5-4
5.2.3 安裝驅動程式	5-5
5.2.4 啟動 NVIDIA® SLI™ 技術	5-5
5.3 LucidLogix Virtu MVP	5-8
5.3.1 安裝 LucidLogix Virtu MVP	5-8
5.3.2 硬體安裝	5-9
5.3.3 設定 LucidLogix Virtu MVP	5-10

華碩的連絡資訊

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 SABERTOOTH Z77 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第四章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

- **第五章：多繪圖處理器技術支援**

本章將介紹如何安裝與設定支援 AMD® CrossFireX™ 和 nVIDIA® SLI™ 技術的多繪圖處理器顯示卡。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳 (Pin) 使其相連而成一通路 (短路)，本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考倒數第二頁的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02)2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有五年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

SABERTOOTH Z77 規格列表

中央處理器	<p>支援採用 LGA1155 規格插槽的第三代/第二代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium/Celeron 處理器</p> <p>支援 32nm/22nm 處理器</p> <p>支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術</p> <p>* 對 Intel® Turbo Boost 2.0 技術的支援依照處理器的類型而不同</p> <p>** 請造訪 tw.asus.com 取得最新的 Intel 處理器支援列表</p>
晶片組	Intel® Z77 Express 晶片組
記憶體	<p>4 x 使用符合 non-ECC unbuffered DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz 記憶體，最高可以擴充至 32GB 記憶體</p> <p>支援雙通道記憶體架構</p> <p>支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技術</p> <p>* 對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響，請造訪 tw.asus.com 取得最新的記憶體合格供應商支援列表 (QVL)</p>
擴充槽	<p>2 x PCI Express 3.0*/2.0 x16 插槽 (單通道 x16 或 雙通道 x8/x8 模式)</p> <p>1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 [黑色]** (最高 x4 模式，與 PCIe x1 與 x4 裝置相容)</p> <p>3 x PCI Express 2.0 x1 插槽</p> <p>* PCIe 3.0 傳輸速率由 Intel® 第三代 Core 處理器支援</p> <p>** PCIe 2.0 x16 與 PCIe 2.0 x1_1、PCIe 2.0 x1_2 以及 PCIe 2.0 x1_3 插槽共享頻寬，PCIe 2.0 x16 插槽預設為 x1 模式</p>
多重圖形顯示控制器	<p>整合式繪圖處理器—Intel® HD Graphics 技術</p> <p>支援 NVIDIA® Quad-GPU SLI™ 技術</p> <p>支援 AMD® Quad-GPU CrossFireX™ 技術</p> <p>支援 LucidLogix Virtu MVP 技術*</p> <p>* LucidLogix Virtu MVP 技術支援 Windows® 7 作業系統</p>
儲存媒體連接槽	<p>Intel® Z77 Express 晶片組支援：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x SATA 6.0 Gb/s 連接埠 (咖啡色)，支援 RAID 0, 1, 5 與 10 磁碟陣列設定 - 4 x SATA 3.0 Gb/s 連接埠 (黑色)，支援 RAID 0, 1, 5 與 10 磁碟陣列設定 - 支援 Intel® Smart Response 技術、Intel® Rapid Start 技術* <p>ASMedia® 1061 SATA 控制器**：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x SATA 6Gb/s 連接埠 (灰色) - 2 x eSATA 6Gb/s 連接埠 (紅色) <p>* 搭載 Windows 7 作業系統的 Intel® Core 處理器系列支援本功能</p> <p>** 這些 SATA 連接埠只能連接資料磁碟，不支援 ATAPI 裝置</p>
網路功能	Intel® 82579V Gigabit LAN 網路控制器
音效	<p>Realtek® ALC892 八聲道高傳真音效編碼器</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absolute Pitch 192khz/24bit 真正藍光無失真音效 - 藍光光碟音效內容保護 - 支援音效介面偵測、多音源獨立輸出 (Multi-Streaming) 技術與自訂前端面板音效插孔功能 - 後側面板具備有光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠

(下頁繼續)

SABERTOOTH Z77 規格列表

<p>USB</p>	<p>Intel® Z77 Express 晶片組—支援 ASUS USB 3.0 Boost UASP 模式*：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 × USB 3.0 連接埠在主機板後側面板（二組在主機板中央，二組在後側面板） <p>ASMedia® 1042 USB 3.0 控制器—支援 ASUS USB 3.0 Boost UASP 模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 × USB 3.0 連接埠在主機板後側面板（藍色） <p>Intel® Z77 Express 晶片組：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 × USB 2.0/1.1 連接埠（六組在主機板中央，四組在後側面板） <p>* USB 3.0 連接埠與 UASP 標準僅支援 Windows® 7 或更新版本的作業系統</p>
<p>獨家 TUF 功能</p>	<p>“Ultimate COOL!” 散熱設計</p> <ul style="list-style-type: none"> - TUF Thermal Armor - TUF Thermal Radar <p>“TUF ENGINE!” 電源設計</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8+4+2 相數位電源設計 - TUF Components（電容、電感、電晶體；通過嚴格軍事標準測試） - 華碩 DIGI+ Power Control 程式 <p>“Safe & Stable!” 防護設備</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dust Defender 防塵保護 - ESD Guards 靜電放電防護 - MemOK! - Anti Surge 防突波保護
<p>其他獨家功能</p>	<p>USB 3.0 Boost 支援最新的 USB 3.0 UASP 標準</p> <p>USB BIOS Flashback 擁有 USB BIOS Flashback 精靈提供簡易最新版 BIOS 下載排程通知</p> <p>USB Charger+ 具有對所有的智慧型裝置快速充電功能</p> <p>Network iControl 具有對最上層使用中的網路程式，做即時網路頻寬最佳化功能</p> <p>LucidLogix Virtu MVP 技術</p> <p>ASUS UEFI BIOS EZ 模式，具備友善的圖像化使用者介面</p> <p>AI Suite II</p> <p>ASUS Q-Connector 整合式訊號線接頭</p> <p>ASUS Q-Shield</p> <p>ASUS Q-LED（處理器、記憶體、顯示卡、開機裝置指示燈）</p> <p>ASUS Q-Slot 插槽</p> <p>ASUS Q-DIMM 記憶體</p> <p>ASUS O.C. Profile 程式</p> <p>ASUS CrashFree BIOS 3 程式</p> <p>ASUS EZ Flash 2 程式</p> <p>ASUS My Logo2</p> <p>多國語言 BIOS 程式</p>

（下頁繼續）

SABERTOOTH Z77 規格列表

後側面板裝置連接埠	<ul style="list-style-type: none"> 1 x DisplayPort 1 x HDMI 連接埠 1 x 光纖 S/PDIF 數位音訊輸出連接埠 1 x USB BIOS Flashback 按鈕 2 x eSATA 連接埠 1 x RJ-45 網路連接埠 4 x USB 3.0/2.0 連接埠 (藍色, 1 x 支援 USB BIOS Flashback) 4 x USB 2.0/1.1 連接埠 8 聲道音效 I/O 面板
內建 I/O 裝置連接埠	<ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 3.0/2.0 連接埠可擴充 2 組 USB 3.0/2.0 連接埠 (19-pin, 黃綠色) 3 x USB 2.0/1.1 連接埠可擴充 6 組 USB 2.0/1.1 連接埠 4 x SATA 6.0Gb/s 插座 (2 x 咖啡色、2 x 灰色) 4 x SATA 3.0Gb/s 插座 (黑色) 1 x CPU 風扇插座 (4-pin, 黑色) 1 x CPU 選用風扇插座 (4-pin, 黑色) 4 x 機殼風扇插座 (4-pin, 黑色) 2 x 輔助風扇插座 (3-pin, 白色) 1 x 前面板音源插座 (AAFP) 1 x S/PDIF 數位音訊輸出插座 1 x 24-pin EATX 電源插座 1 x 8-pin EATX 12V 電源插座 1 x 系統面板插座 (Q-Connector) 1 x MemOK! 按鈕 1 x Clear CMOS 跳線帽
BIOS 功能	<p>64Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 2.0、WfM 2.0、SM BIOS 2.5、ACPI 2.0a、多國語言 BIOS 程式、ASUS EZ Flash 2 程式、ASUS CrashFree BIOS 3 程式、F12 PrintScreen 功能、F3 Shortcut 功能、ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) 記憶體資訊</p>
管理功能	<p>WfM 2.0、DMI 2.0、網路喚醒功能 (WOL by PME)、PXE</p>
公用程式 DVD 光碟	<ul style="list-style-type: none"> 驅動程式 華碩公用程式 華碩線上更新公用程式 防毒軟體 (OEM 版本)
主機板尺寸	<p>ATX 型式 : 12 x 9.6 英吋 (30.5 x 24.4 公分)</p>

★ 規格若有任何變更，恕不另行通知

第一章

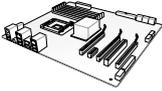
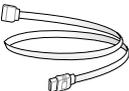
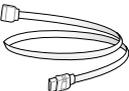
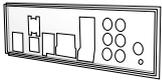
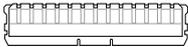
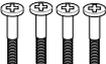
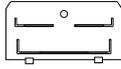
1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列!

再次感謝您購買此款華碩 SABERTOOTH Z77 主機板!

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 SABERTOOTH Z77 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

		
華碩 SABERTOOTH Z77 主機板	使用手冊	驅動程式與公用程式 DVD 光碟
		
2 x Serial ATA 6.0 Gb/s 排線	2 x Serial ATA 3.0 Gb/s 排線	1 x ASUS SLI™ 橋接連接器
		
1 x ASUS Q-Shield 擋板	2 x 輔助風扇	1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector 套件
		
3 x PCIe x16 插槽防塵蓋	3 x PCIe x1 插槽防塵蓋	2 x DRAM 插槽防塵蓋
		
2 x 短的風扇螺絲	4 x 長的風扇螺絲	1 x 可黏式海綿給 35mm 風扇使用
		
1 x TUF 五年保固手冊 (視銷售地區而不同)	1 x TUF 保證卡	40mm I/O 風扇蓋



- 若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。
- 上表中的圖示僅供參考，實際包裝盒內容物會隨您所購買的型號而有不同。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

支援 LGA1155 規格的第二代/第三代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 處理器

本主機板支援最新 LGA1155 封裝，且整合 iGPU、記憶體與 PCI Express 控制器以支援內建的繪圖處理器、雙通道（四個記憶體模組）DDR3 記憶體與 16 條 PCI Express 3.0/2.0 通道的第二代/第三代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器，能提供最佳的繪圖顯示效能。第二代/第三代的 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器是世界上最效能與運算速率最佳的處理器之一。

採用 Intel® Z77 Express 晶片組

Intel® Z77 Express 晶片組採用最新的單晶片設計，是專為支援最新的 1155 插槽的第二代/第三代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器所設計，藉由連續的點對點連結增加頻寬與穩定性，並提供更佳的效能。提供四組 USB 3.0 連接埠，傳輸率較 USB 2.0 快達十倍。此外，Intel® Z77 Express 晶片組並支援 iGPU 功能，讓使用者享受最新的 Intel 整合繪圖效能。

PCI Express® 3.0

最新的 PCI Express 3.0 (PCIe 3.0) 匯流排標準提供比現行 PCIe 2.0 快二倍的效能，x16 的總頻寬可達 32GB/s，雙倍於 PCIe 2.0 (x16 模式) 的 16GB/s。PCIe 3.0 提供使用者前所未有的資料傳輸速度，提供與 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 裝置完全向下相容的便利與無縫傳輸。這是 PC 使用者想要增進與最佳化圖像效能必備的功能，也是必備的最新、最有前瞻性的功能。



PCIe 3.0 的傳輸速率由第三代 Intel® Core™ 處理器所支援。

支援雙通道 DDR3 1866/1600/1333/1066 記憶體

本主機板支援資料傳輸率為 1866/1600/1333/1066MHz 的 DDR3 記憶體，可以符合最新的 3D 繪圖、多媒體與網路應用等更高的頻寬需求。雙通道 DDR3 記憶體架構可讓您的系統記憶體頻寬倍增，助於提升系統平台效能。

支援 Quad-GPU SLI™ 與 Quad-GPU CrossFireX™ 技術

本主機板是最强有力的 Intel® Z77 平台，在 SLI™ 或 CrossFireX™ 的多重 GPU 設定中最優化 PCIe 的配置，提供您享受前所未有的全新遊戲形態。

Intel® Smart Response Technology 功能

Intel® Smart Response Technology 用來提升整個系統效能，透過已經安裝的高速 SSD（最小空間需為 18.6GB）作為經常存取資料的快取空間。主要的優點在於降低載入與等待的時間，透過減少硬碟不必要的存取動作來降低電力的消耗。這項技術結合 SSD 效能與硬碟相容性，執行速度可以較只有單獨使用硬碟的系統快達 6 倍之多，也是綠色華碩堅持環保的重要願景之一。



- Intel® Smart Response 技術支援 Windows® 7 作業系統。
- 第二代/第三代 Intel® Core™ 處理器系列支援 Intel® Smart Response 技術。
- 作業系統必須安裝在硬碟才能啟動 Intel® Smart Response 技術，SSD 容量保留作為快取之用途。

Intel® Smart Connect Technology 功能

您的電腦可以接收網路更新，提供所選擇的應用程式最新的內容，即使系統在睡眠模式也一樣可以執行本功能。這表示可以透過雲端更新與同步應用程式並減少等待的時間，帶給您更有效率的電腦運作體驗。

Intel® Rapid Start Technology 功能

本功能讓您的電腦可以在幾秒鐘之內從低電源休眠狀態快速回復運作狀態，將系統記憶體分配給指定的 SSD 可以讓電腦擁有更快速的喚醒回應時間，並仍維持在低電源使用狀態。

完全整合 USB 3.0

華碩提供完整的 USB 3.0 支援能力，在前面板與後側面板搭載了總共六組的 USB 3.0 連接埠，讓 USB 3.0 的使用更加容易。體驗最新的即插即用連線傳輸速度，較 USB 2.0 的傳輸率快達十倍。本主機板提供最便利的高速傳輸連線。

SATA 6.0 Gb/s 額外支援

Intel® Z77 Express 晶片組支援新一代 Serial ATA (SATA) 介面，資料傳輸率高達 6.0 Gb/s。華碩提供額外的 SATA 6.0 Gb/s 連接埠，擁有更強的擴充性、更快速的資料傳輸率、傳輸頻寬是現行系統匯流排的二倍。

1.3.2 “Ultimate COOL!” 散熱設計

TUF Thermal Armor

新一代 TUF Thermal Armor 熱敏護罩藉由二個整合式渦輪引擎風扇促進冷空氣流動來為主機板降溫，這增強了原有 TUF 散熱的設計，直接將 MOS 區域元件的熱能透過後側面板區域帶出到機殼外，加上特殊的熱導管設計有效地將熱能從特定元件導引帶走，使主機板維持低溫狀態，可以更有效率的增加系統的穩定度，並延長整個系統的使用壽命。

TUF Thermal Radar

TUF Thermal Radar 熱敏雷達用來即時監控主機板上特定元件的溫度，自動調整風扇速度以確保系統維持高穩定性，並且免於系統過熱。熱敏雷達由多重感應器所構成，可以監控主機板上多項元件，提供使用者個別監控每項元件的能力。熱敏雷達會依據使用者選擇的各項元件之不同參數，自動計算理想的風扇速度，讓各項元件能維持低溫與較長的使用時間。

1.3.3 “TUF ENGINE!” 電源設計

全新 DIGI+ 電源控制

全新的 DIGI+ 電源控制包括有多重數位電壓控制器，可以極精準的調控處理器、iGPU 與 DRAM 記憶體。這項革命性的創新與領先企業的華碩技術提供極度精確的電壓，帶給您最佳的效率、穩定性與系統效能。透過新一代 Intel VRD 12.5 未來電力設計可以將處理器瓦數減至一半，創造一個更低溫與更安靜的電腦環境，這項革命性的新技術帶給使用者最佳節省電力的最聰明控制方式。

TUF Components (電感、固態電容、電晶體；軍用標準認證)

本主機板擁有堅固耐用且符合軍用標準的 TUF 電感、固態電容及電晶體，且通過嚴格的軍事標準測試，即使在嚴峻的情況下依然能有傑出優異的表現。TUF 電感也被稱為的“Ferrite Choke”，是由多種金屬混合物取代鐵所製成，可以支援高達 50A 的電流量，高於傳統的元件。此外，單一包裝消除震動雜訊的產生，在最嚴峻的狀態下也能發揮優秀的特性與耐久性。

1.3.4 “Safe & Stable!” 防護設備

防塵甲

灰塵微粒與環境的污染會給插槽與連接埠帶來持續性的危害。微塵積聚在插槽內的接觸點會引起資料傳輸逾時，或是損害昂貴與重要的元件，例如顯示卡。獨家的 TUF 設計一直謹記這點，為使用者設計特殊的防塵蓋來防止微塵的進入，有效的延長插槽與連接埠的使用壽命，並提供更好的系統效能。

MemOK!

MemOK! 是目前最快速的記憶體啟動解決方案。這個卓越的記憶體救援工具只需要按一下按鈕就可以解決記憶體問題，並同時讓系統開機。這項技術可以判斷故障安全防護裝置設定，並且可以大幅度的增進系統開機的成功率。請參考 2-13 頁的說明。

ESD Guards

靜電放電 (ESD, Electrostatic Discharge) 防護功能提供主機板元件免於受到靜電放電的損害。華碩獨家的靜電防護晶片與電路設計以及 I/O 擋板，可以提供四倍的保護，並確保主機板的使用壽命。

1.3.5 華碩 EZ DIY

華碩 UEFI BIOS (EZ Mode)

華碩 UEFI BIOS 程式提供可由滑鼠控制操作的友善的圖像化介面，在 EZ Mode 模式可以很容易的選擇系統效能設定，並以拖放方式設定開機順序。Advanced Mode 則提供使用者進一步的 BIOS 設定。

華碩 Q-Design

華碩 Q-Design 提升您的 DIY 體驗。所有的 Q-LED、Q-Slot 與 Q-DIMM 設計皆可加速與簡化 DIY 過程。

華碩 Q-Shield

華碩 Q-Shield 提供傳導性來保護您的主機板免於受到靜電的損害與電磁波的干擾。不同於過去的安装方式，這個新的設計提供更方便、更安全的安裝方式。

華碩 Q-Connector

透過華碩 Q-Connector，您只需要幾個簡單的步驟，即可連接機殼前面板排線的連線。這個獨特模組可以一次將系統面板的所有排線連接至主機板，也可以避免安裝錯誤。

華碩 EZ Flash 2 程式

透過華碩獨家自行研發的 EZ Flash 2 BIOS 工具程式，只要按下事先設定的快速鍵來啟動軟體，不需要進入作業系統或透過開機磁片，就可以輕鬆的更新系統的 BIOS 程式。

1.3.6 華碩獨家功能

USB 3.0 Boost

華碩 USB 3.0 加速技術支援 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 傳輸協定，自動提升 USB 裝置傳輸速度高達 170%。

USB Charger+

透過內建指定的控制器可以快速為您的智慧型裝置，如：iProduct、智慧型手機、平板電腦以及其他相關產品執行充電功能，並提高充電速度達 3 倍，甚至在電腦為關機狀態、睡眠模式或休眠模式時都能為您的裝置進行充電。



USB Charger+ 功能僅支援 USB3_12 連接埠底端的接頭。

USB BIOS Flashback

透過 USB BIOS Flashback，只要簡單的將存有 BIOS 檔案的 USB 儲存裝置連接至電腦，按下 BIOS Flashback 按鈕約三秒鐘，BIOS 就會自動更新。透過與 Windows 相容的應用程式，使用者可以定時檢查 UEFI BIOS 更新，並自動下載最新的 BIOS。



USB BIOS Flashback 僅支援 USB3_12 連接埠底端的接頭。

Network iControl

Network iControl 是個直覺性一站式的網路控制中心，讓使用者可以更容易的管理網路頻寬，並且設定、監控與安排網路程式使用頻寬的優先權，還可以自動連接 PPPoE 網路帶給使用者更便利的上網體驗。

1.3.7 其他特殊功能

LucidLogix Virtu MVP

LucidLogix Virtu MVP 擁有 HyperFormance Technology 技術，可以提升您的獨立顯示卡高達 30% 的效能。專為 Intel® 處理器繪圖平台與 Windows® 7 作業系統的電腦所設計，完美的結合獨立顯示卡的效能與高速運算的 iGPU。還有新設計的 Virtual Sync 可以減少破圖狀況的產生，讓使用者享受流暢的遊戲體驗。LucidLogix Virtu MVP 可以根據電力、效能與系統負載，動態指派工作給最佳的繪圖顯示來源。透過 Intel® 高速影像同步轉檔技術 (Intel® Quick Sync Video 2.0)，使用者可以完全利用 3 倍快速的影像對話，同時保留由 NVIDIA® 與 AMD 顯示卡共同提供的高階 3D 演算繪製與遊戲效能。當不需要使用獨立顯示卡時，顯示卡會被設定為電力消耗趨近於零，讓系統擁有更友善的環境。對於尋求完美的使用者來說，LucidLogix Virtu MVP 提供最棒的繪圖顯示效能，以及最大的彈性與效能。



-
- LucidLogix Virtu MVP 支援 Windows® 7 作業系統。
 - 第二代/第三代 Intel® Core™ 處理器系列支援 Intel® 高速影像同步轉檔技術 (Intel® Quick Sync Video)。
-

支援 DisplayPort 1.1a

DisplayPort 是一個數位顯示介面標準，可以較標準的排線提供高達 10.8 Gbps 的頻寬，以及億萬種顏色顯示與雙向的溝通，只要透過單一訊號線，就可以傳送更快速的顯示更新率，以及更高解析度的數位影像，並且支援藍光光碟的 HDCP 數位內容保護。將連接至 DisplayPort 1.1a 的排線安裝到您的 3D 顯示裝置就可以輕鬆的輸出 3D 訊號，您只要舒服的靠著椅背坐好，就可以享受完美的 3D 動態體驗。

支援 HDMI 1.4a

高解析度多媒體影音介面 (High Definition Multimedia Surface, HDMI) 是數位影音標準，可以透過單一訊號線傳送多聲道的音效與未經壓縮的 Full HD 1080p 數位影像。支援 HDCP 數位內容保護，例如：HD DVD 與藍光光碟，HDMI 帶給您最高品質的家庭劇院享受。

符合 ErP 規範

本主機板符合歐盟規定的能源相關產品 (Energy-related Products, ErP) 規範。ErP 規範規定產品在耗能方面須符合一定的能源效益要求，這也正與華碩對於建立友善環境、生產高效能產品的企業願景一致。透過設計與創新來降低產品的二氧化碳排放，從而減少對環境的破壞。

2.1 主機板安裝前

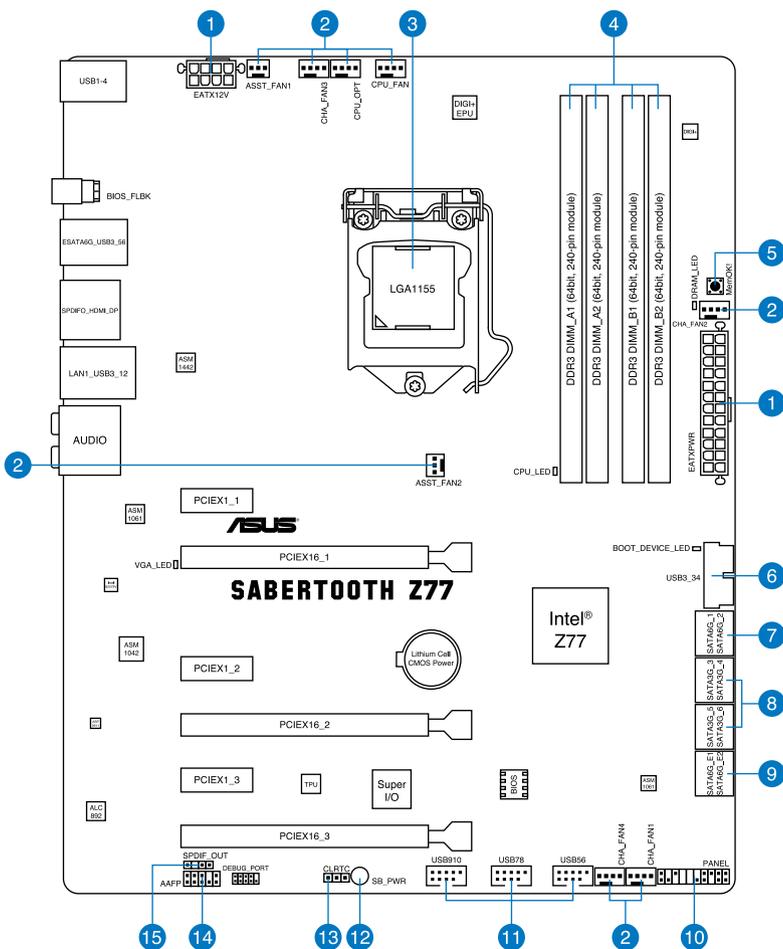
主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的整合電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



- 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
- 拿取整合電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您刪除任何一個整合電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

2.2 主機板概觀

2.2.1 主機板結構圖



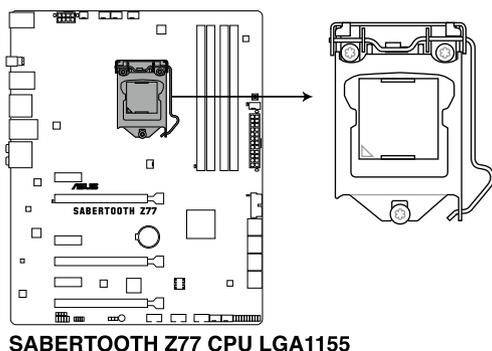
關於面板連接插座與內部連接插座的相關資訊，請參考 2.2.8 內部連接埠與 2.3.10 後側面板連接埠一節中的說明。

主機板元件說明

連接插槽/開關與跳線選擇區/插槽		頁數
1.	ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)	2-24
2.	CPU, chassis, and assistant fan connectors (4-pin CPU_FAN, CHA_FAN1 - 4, CPU_OPT, 3-pin ASST_FAN)	2-22
3.	LGA1155 CPU socket	2-4
4.	DDR3 DIMM slots	2-5
5.	MemOK! switch	2-15
6.	USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_34)	2-20
7.	Intel® Z77 Serial ATA 6Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1/2 [brown])	2-17
8.	Intel® Z77 Serial ATA 3Gb/s connectors (7-pin SATA3G_3 - 6 [black])	2-18
9.	ASMedia® Serial ATA 6Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E1/E2 [gray])	2-19
10.	System panel connector (20-8 pin PANEL)	2-25
11.	USB 2.0 connectors (10-1 pin USB56, USB78, USB910)	2-21
12.	Standby power LED (SB_PWR)	2-16
13.	Clear RTC RAM (3-pin CLRRTC)	2-14
14.	Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)	2-23
15.	Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)	2-20

2.2.2 中央處理器 (CPU)

本主機板具備一個 LGA1155 處理器插槽，本插槽是專為第三代/第二代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium/Celeron 處理器所設計。



當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。



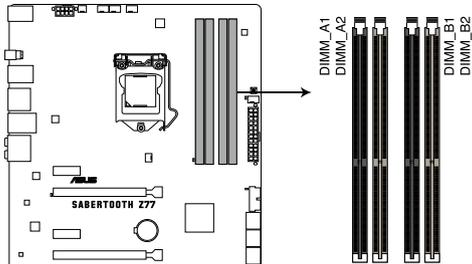
- LGA1156 處理器不適用於 LGA1155 插槽，請勿將 LGA1156 處理器安裝於 LGA1155 插槽。
- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA1155 插座上附有一個即插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。
- 在安裝完主機板之後，請將即插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA1155 插槽上附有即插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除即插即用保護蓋所造成的毀損。

2.2.3 系統記憶體

本主機板配置有四組 DDR3 (Double Data Rate 3) 記憶體模組插槽。

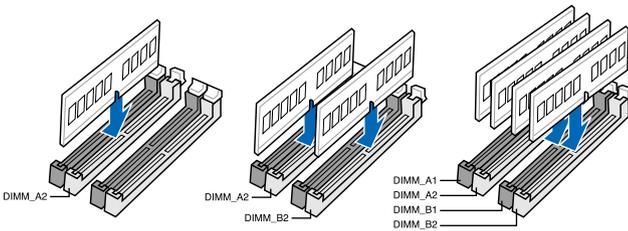


DDR3 記憶體模組擁有與 DDR2 或 DDR 記憶體模組相同的外觀，但是 DDR3 記憶體插槽的缺口與 DDR2 或 DDR 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。



SABERTOOTH Z77 240-pin DDR3 DIMM socket

記憶體建議設定



記憶體設定

您可以任意選擇使用 1GB、2GB、4GB 與 8GB 的 unbuffered non-ECC DDR3 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



- 您可以在 Channel A、Channel B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 根據 Intel 處理器規格，建議記憶體電壓低於 1.65V 以保護處理器。
- 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 記憶體模組。為求最佳相容性，建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。
- 由於 32-bit Windows 作業系統記憶體位址空間的限制，當您安裝 4GB 或更多的記憶體模組時，系統實際可用的總記憶體只有 3GB 或更少。為充分利用記憶體，您可以執行以下任一動作：
 - 若您使用 32-bit Windows 作業系統，建議系統記憶體最高安裝 3GB 即可。
 - 當您的主機板安裝 4GB 或更多的記憶體時，建議您安裝 64-bit Windows 作業系統。

若需要更詳細的資料，請造訪 Microsoft 網站 <http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-tw>。

- 本主機板不支援 512 Mb (64MB) 晶片的記憶體模組 (記憶體容量以 Megabit 計算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB)。



- 預設的記憶體運作頻率是根據其 SPD (Serial Presence Detect)。在預設狀態下，某些記憶體在超頻時的運作頻率可能會較供應商所標示的數值為低。若要讓記憶體模組以供應商的數值或更高的頻率運作，請參考 3.4 Ai Tweaker 選單一節中，手動調整記憶體頻率的說明。
- 在全負載 (4 DIMM) 或超頻設定下，記憶體模組可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL)

DDR3 1333MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
A-DATA	AD6311B0823EV	2GB	SS	A-DATA	3CCA-1509A	-	-	*	*	*
A-DATA	AXDU1333GC2G9(XMP)	2GB	SS	-	-	9-9-9-24	1.25-1.35	*	*	*
A-DATA	AD6311C1624EV	4GB	DS	A-DATA	3CCA-1509A	-	-	*	*	*
A-DATA	SU3U1333W8G9(XMP)	8GB	DS	ELPIDA	J4208BASE-DJ-F	-	-	*	*	*
Apacer	78.B1GC6.9L1	2GB	DS	Apacer	AM5D5808FEOSBG	9	-	*	*	*
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908CEHSBG	9	-	*	*	*
CORSAIR	TW3X4G1333C9A	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMX8GX3M2A1333C9 (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
ELPIDA	EBJ20UF8BCF0-DJ-F	2GB	SS	Elpida	J2108BCSE-DJ-F	-	-	*	*	*
ELPIDA	EBJ41UF8BCF0-DJ-F	4GB	DS	ELPIDA	J2108BCSE-DJ-F	-	-	*	*	*
G.SKILL	F3-10600CL9D-4GBNT	4GB (2x2GB)	DS	G.SKILL	D3 128M8CE9 2GB	9-9-9-24	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
GEIL	GET316B1333C9QC	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA 115FW	9-9-9-24	1.3	*	*	*
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA 15B	9-9-9-24	1.3	*	*	*
GEIL	GB34GB1333C7DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA15FW	7-7-7-24	1.5	*	*	*
GEIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Hynix	HMT325U6BFR8C-H9	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83BFR	-	-	*	*	*
Hynix	HMT125U6TFR8A-H9	2GB	DS	Hynix	H5TC1G83TFR	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-C8KM9	2GB	SS	Kingmax	KFC8FNMXF-BXX-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-B8KL9	2GB	DS	KINGMAX	KFB8FNLXL-BNF-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFF65F-C8KM9	4GB	DS	Kingmax	KFC8FNMXF-BXX-15A	-	-	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3S8N9/2G	2GB	SS	Micron	IFD77 D9L GK	-	1.5	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3N9/2G	2GB	DS	Kingston	D1288JPNDDL9U	9	1.5	*	*	*
KINGSTON	KHX1333C9D3UK2/4GX (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	1.25	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3N9K2/4G	4GB (2x2GB)	DS	KINGSTON	D1288JEMFPGD9U	-	1.5	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE-DJ-F	9	1.5	*	*	*
MICRON	MT4JTF12864AZ-1G4D1	1GB	SS	Micron	D9LGQ	-	-	*	*	*
MICRON	MT8JTF25664AZ-1G4D1	2GB	SS	Micron	D9L GK	-	-	*	*	*
MICRON	MT8JTF25664AZ-1G4D1	2GB	SS	Micron	D9L GK	-	-	*	*	*
MICRON	MT8JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	*	*	*
MICRON	MT16JTF51264AZ-1G4D1	4GB	DS	Micron	D9L GK	-	-	*	*	*
OCZ	OCZ3G1333L V4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	*
OCZ	OCZ3G1333L V8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	*
OCZ	OCZ3G1333L V8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	*
OCZ	OCZ3RPR1333C9L V8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	*
PSC	PC310600U-9-10-A0	1GB	SS	PSC	A3P1GF3FGF	-	-	*	*	*
PSC	PC310600U-9-10-B0	2GB	DS	PSC	A3P1GF3FGF	-	-	*	*	*
SAMSUNG	M378B5773DH0-CH9	2GB	SS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	-	*	*	*

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 1333MHz (表格續上頁)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)			
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM	
SAMSUNG	M378B5673FH0-CH9	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	-	-	-	-
SAMSUNG	M378B5273CH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C	K4B2G0846C	-	-	-	-	-
SAMSUNG	M378B5273DH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	-	-	-	-	-
SAMSUNG	M378B1G73AH0-CH9	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846A-HCH9	-	-	-	-	-	-
Transcend	JM1333KLN-2G (582670)	2GB	SS	Micron	ICD77 C9L GK	-	-	-	-	-	-
Transcend	JM1333KLN-2G	2GB	SS	Transcend	TK483PCW3	-	-	-	-	-	-
Transcend	TS256MLK64V3N (585541)	2GB	SS	Micron	ICD77 D9L GK	9	-	-	-	-	-
Transcend	TS256MLK64V3N (566577)	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G838FR	9	-	-	-	-	-
Transcend	TS256MLK64V3N (574206)	2GB	SS	Micron	D9L GK	9	-	-	-	-	-
Transcend	JM1333KLN-4G (583782)	4GB	DS	Transcend	TK483PCW3	9	-	-	-	-	-
Transcend	JM1333KLN-4G	4GB	DS	Transcend	TK483PCW3	-	-	-	-	-	-
Transcend	TSS12MLK64V3N (585538)	4GB	DS	Micron	IED27 D9L GK	9	-	-	-	-	-
Transcend	TSS12MLK64V3N (574831)	4GB	DS	Micron	D9L GK	9	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT1GHU6488F1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT1GHU72C8G1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT2GHU6488G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT	-	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT2GHU6488G1333S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT2GHU72D8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT(ECC)	-	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT2GHU72D8G1333S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT4GHU6488H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR	-	-	-	-	-	-
ACTICA	ACT4GHU72D8H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR(ECC)	-	-	-	-	-	-
ATP	AQ56M72E88JH9S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	-	-	-	-
ATP	AQ12M72E88KH9S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C(ECC)	-	-	-	-	-	-
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108FBFG-DJ-F	-	-	-	-	-	-
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108FBFG-DJ-F	-	-	-	-	-	-
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M8BN-CG	-	-	-	-	-	-
EK Memory	EKM324L28BP8-113	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	-	-	-	-
Elixir	M2F2G64CB88B7N-CG	2GB	SS	Elixir	N2CB2G808N-CG	-	-	-	-	-	-
Elixir	M2F2G64CB88D7N-CG	2GB	SS	Elixir	M2CB2G88DN-CG	-	-	-	-	-	-
Elixir	M2F4G64CB88D5N-CG	4GB	DS	Elixir	M2CB2G88DN-CG	-	-	-	-	-	-
GoodRam	GR1333D364L9/2G	2GB	DS	Qimonda	IDSH1G-03A1F1C-13H	-	-	-	-	-	-
KINGTIGER	F10DA2T11680	2GB	DS	KINGTIGER	KTG1333PS1208NST-C9	-	-	-	-	-	-
KINGTIGER	KTG2G1333PG3	2GB	DS	-	-	-	-	-	-	-	-
Patriot	PSD32G13332	2GB	DS	Patriot	PM128M8D38U-15	9	-	-	-	-	-
Patriot	PGS34G1333LLKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.7	-	-	-	-
Patriot	PG38G1333EL(XMP)	8GB	DS	-	-	-	1.5	-	-	-	-
RIDATA	C304627CB1AG22Fe	2GB	DS	RIDATA	C304627CB1AG22Fe	9	-	-	-	-	-
RIDATA	E304459CB1AG32Cf	4GB	DS	RIDATA	E304459CB1AG32Cf	9	-	-	-	-	-
SanMax	SMD4G688H1P-13HZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G838FRH9C	-	1.5	-	-	-	-
Silicon Power	SP001GBLTU133S01	1GB	SS	NANYA	NT5CB128M8AN-CG	-	-	-	-	-	-
Silicon Power	SP001GBLTU133S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	-	-	-	-
Silicon Power	SP002GBLTU133S01	2GB	DS	NANYA	NT5CB128M8AN-CG	-	-	-	-	-	-
Team	TXD31024M1333C7(XMP)	1GB	SS	Team	T3D1288LT-13	7-7-7-21	1.75	-	-	-	-
Team	TXD31048M1333C7-D(XMP)	1GB	SS	Team	T3D1288LT-13	7-7-7-21	1.75	-	-	-	-
Team	TXD32048M1333C7-D(XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288LT-13	7-7-7-21	1.5-1.6	-	-	-	-

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL)
DDR3 1600MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
A-DATA	AM2U1 6BC2P1	2GB	SS	A-DATA	3CCD-1509A	-	-	*	*	*
A-DATA	AM2U1 6BC4P2	4GB	DS	A-DATA	3CCD-1509A	-	-	*	*	*
A-DATA	AX3U1600GC4G9(XMP)	4GB	DS	-	-	-	1.55-1.75	*	*	*
A-DATA	AX3U1600PC4G8(XMP)	4GB	DS	-	-	-	8-8-8-24 1.55-1.75	*	*	*
CORSAIR	HX3X12G1600C9(XMP)	12GB (6x2GB)	DS	-	-	-	9-9-9-24 1.6	*	*	*
CORSAIR	CMZ16GX3M4A1600C9(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	9-9-9-24 1.5	*	*	*
CORSAIR	CMG4GX3M2A1600C6	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	6-6-6-18 1.65	*	*	*
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	-	8-8-8-24 1.65	*	*	*
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	-	8-8-8-24 1.65	*	*	*
CORSAIR	CMX6GX3M3C1600C7(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	-	7-8-7-20 1.65	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	8-8-8-24 1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	9-9-9-24 1.5	*	*	*
Crucial	BL12864BNT608.8FF(XMP)	2GB (2x1GB)	SS	-	-	-	8-8-8-24 1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL7Q-16GBXH(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	7-8-7-24 1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	9-9-9-24 1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL7D-8GBRH(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	7-8-7-24 1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBRL(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	9-9-9-24 1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBSP2(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	9-9-9-24 1.25	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL8D-8GBECO(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	8-8-8-24 1.35	*	*	*
GEIL	GET316GB1600C9QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	9-9-9-28 1.6	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	-	9 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3T1BK3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	-	9 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	-	- 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K6/24GX(XMP)	24GB (6x4GB)	DS	-	-	-	9 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C8D3K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	8 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	- 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	- 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3X2K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	9 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	-	9 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	-	9 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3T1K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	-	- 1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3T1K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	-	9 1.65	*	*	*
OCZ	OCZ3BE1600C8LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	8-8-8 1.65	*	*	*
Transcend	JM1600KLN-8GK	8GB (2x4GB)	DS	Transcend	TK483PCW3	-	-	*	*	*
Asint	SLZ3128M8-EG1D(XMP)	2GB	DS	Asint	3128M8-GJ1D	-	-	*	*	*
EK Memory	EKM324L28BP8-116(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	9	*	*	*
EK Memory	EKM324L28BP8-116(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	9	*	*	*
GoodRam	GR1600D364L9/2G	2GB	DS	GoodRam	GF1008KC-JN	-	-	*	*	*
KINGTIGER	KTG2G1600PG3(XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	*	*	*
Mushkin	996805(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	6-8-6-24 1.65	*	*	*
Patriot	PX7312G1600LLK(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	-	8-9-8-24 1.65	*	*	*
Patriot	PGS34G1600LLKA2	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	8-8-8-24 1.7	*	*	*
Patriot	PGS34G1600LLKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	7-7-7-20 1.7	*	*	*
Patriot	PVV38G1600LLK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	8-9-8-24 1.65	*	*	*
Patriot	PX538G1600LLK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	8-9-8-24 1.65	*	*	*
SanMax	SMD-4G688-HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G 83BFRPBC	-	1.5	*	*	*
Team	TXD31024M1600C8-D(XMP)	1GB	SS	Team	T3D1288RT-16	-	8-8-8-24 1.65	*	*	*
Team	TXD32048M1600C8-D(XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-16	-	8-8-8-24 1.65	*	*	*

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 1800MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
G.SKILL	F3-14400CL9D-4GBRL(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.60	*	*	*

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 1866MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
A-DATA	AX3U1866GC2G9B(XMP)	2GB	SS	-	-	9-11-9-27	1.55-1.75	*	*	*
A-DATA	AX3U1866GC4G9B(XMP)	4GB	DS	-	-	9-11-9-27	1.55-1.75	*	*	*
CORSAIR	CMT3GX3M4X1866C9(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL9Q-8GBFLD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	*	*	*
Patriot	PXD32G1866ELK(XMP)	4GB (2x2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
Patriot	F3-14400CL9D-4GBRL(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	*	*	*

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 2000MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
A-DATA	AX3U2000GC4G9B(XMP)	4GB	DS	-	-	9-11-9-27	1.55-1.75	*	*	*
Apacer	78.AAGD5.9KD(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9-9-9-27	-	*	*	*
CORSAIR	CMT6GX3M3A2000C8(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBRH(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBTD(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
GEIL	GLP34GB2000C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX2000C9AD3T1K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*
Transcend	TX2000KLN-8GK(388375)(XMP)	4GB	DS	-	-	-	1.6	*	*	*
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
Patriot	PX7312G2000ELK(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	*	*	*
Patriot	PV736G2000ELK(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	*	*	*
Silicon Power	SP002GBLYU200S02(XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	*	*	*
Team	TXD32048M2000C9(XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Team	TXD32048M2000C9-L(XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.6	*	*	*

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 2133MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
A-DATA	AX3U2133C2G9B(XMP)	2GB	SS	-	-	9-11-9-27	1.55-1.75	•	•	•
A-DATA	AX3U2133GC2G9B(XMP)	2GB	SS	-	-	9-9-9-24	1.55-1.75	•	•	•
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	•	•
CORSAIR	CMT4GX3M2A2133C9(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-24	1.65	•	•	•
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9(Ver7.1)(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBXLD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•	•
G.Skill	F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-17066CL9Q-16GBTDD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-17066CL9D-8GBPID(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX2133C9AD3T1K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX2133C9AD3T1K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX2133C9AD3W1K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX2133C9AD3X2K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX2133C9AD3X2K2/4GX(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX2133C9AD3T1FK4/8GX(XMP)	8GB (4x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	•
OCZ	OCZ3TEP2133C9LV4GK	2GB	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	•	•	•
Patriot	PVV34G2133C9K(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.66	•	•	•

SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 2200MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
G.SKILL	F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP)	4G (2x2GB)	DS	-	-	7-10-10-28	1.65	•	•	•
GEIL	GET34GB2200C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.65	•	•	•
GEIL	GET38GB2200C9ADC(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•	•
KINGMAX	FLKE85F-B8KJAA-FEIS(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	Kingmax	N/A	-	-	•	•	•

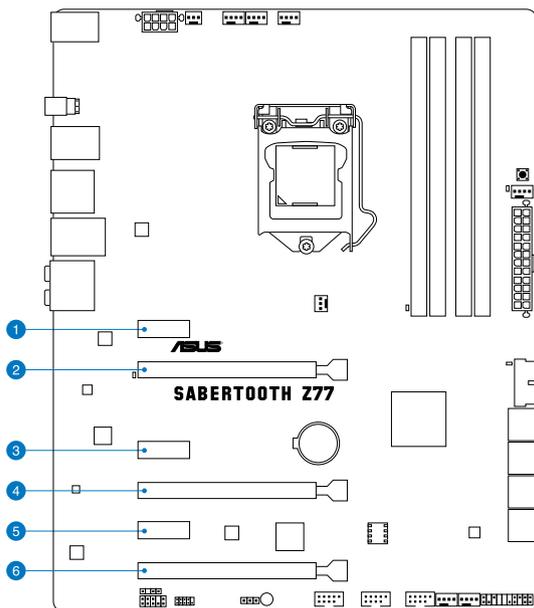
SABERTOOTH Z77 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 2400MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
CORSAIR	CMGTX8(XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	10-12-10-30	1.65	•	•	•
CORSAIR	CMGTX8(XMP)	8GB (4x2GB)	DS	-	-	10-12-10-30	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)	4G (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•	•
Transcend	TX2400KLU-4GK (381850)(XMP)	2GB	DS	-	-	-	1.65	•	•	•

2.2.4 擴充插槽



安裝或移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。



插槽編號	插槽說明
1	PCIe 2.0 x1_1 插槽
2	PCIe 3.0 x16_1 插槽 (單張顯示卡 x16 或二張顯示卡 x8/x8 模式)
3	PCIe 2.0 x1_2 插槽
4	PCIe 3.0 x16_2 插槽
5	PCIe 2.0 x1_3 插槽
6	PCIe 2.0 x16_3 插槽 (最高 x4 模式)

VGA 設定	PCI Express 運作模式		
	PCIe x16_1	PCIe x16_2	PCIe x16_3
一張 VGA/PCIe 顯示卡	x16 (建議使用單張顯示卡)	N/A	N/A
二張 VGA/PCIe 顯示卡	x8	x8	N/A



- 在單張顯示卡模式下，建議您將 PCI Express x16 顯示卡安裝在 PCIe 3.0 x16_1 插槽（米色）中，以獲得更佳的效能表現。
- 在 CrossFireX™ 或 SLI 模式下，建議您將 PCI Express x16 顯示卡安裝在 PCIe 3.0 x16_1 插槽與 PCIe 3.0 x16_2 插槽中，以獲得更佳的效能表現。
- 當在執行 CrossFireX™ 或 SLI 模式時，建議提供系統充足的電力供應。請參考 2-24 頁的說明。
- 當您安裝多張顯示卡時，建議您將機殼風扇的排線連接至主機板上標示 CHA_FAN1/2 的插座，以獲得更良好的散熱環境。請參考 2-22 頁的說明。

PCIe x16_3 設定

PCIe x16_3 設定	PCI Express 共享模式			
	PCIe x16_3	PCIe x1_1	PCIe x1_2	PCIe x1_3
x1 模式	x1	x1	x1	x1
x4 模式*	x4	N/A	N/A	N/A



請參考 3.5.6 內建裝置設定 一節的說明。

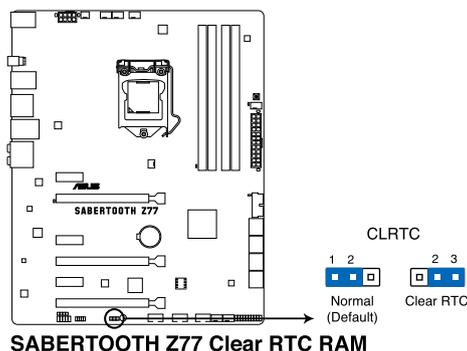
本主機板使用的中斷要求一覽表

	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIe x16_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_2	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_3	-	共享	-	-	-	-	-	-
PCIe x1_1	-	共享	-	-	-	-	-	-
PCIe x1_2	-	-	共享	-	-	-	-	-
PCIe x1_3	-	-	-	共享	-	-	-	-
Intel SATA	-	-	-	共享	-	-	-	-
USB 2.0 #0	-	-	-	-	-	-	-	共享
USB 2.0 #1	共享	-	-	-	-	-	-	-
USB 3.0	共享	-	-	-	-	-	-	-
高傳真音效	-	-	-	-	-	-	共享	-
Intel LAN	-	-	-	-	共享	-	-	-
ASM USB 3.0	共享	-	-	-	-	-	-	-
ASM1061 #0	-	-	共享	-	-	-	-	-
ASM1061 #1	-	-	-	共享	-	-	-	-

2.2.5 跳線選擇區

1. CMOS 配置資料清除 (3-pin CLRRTC)

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。



想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 將 CLRRTC 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然後再將跳線帽改回 [1-2]。
3. 插上電源線，開啟電腦電源。
4. 當啟動步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。



除了清除 CMOS 配置資料之外，請勿將主機板上 CLRRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統啟動失敗。



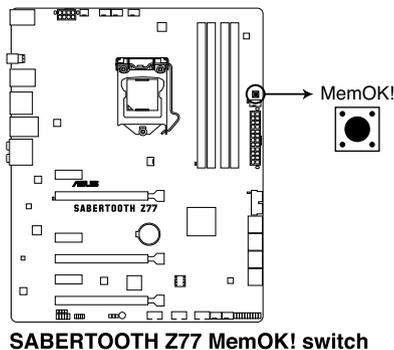
- 若上述步驟無效，請移除主機板上的內建電池並再次移除跳線帽以清除 CMOS 配置資料。在 CMOS 配置資料清除後，再重新裝回電池。
- 如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常啟動，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R (CPU 自動參數恢復) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動恢復預設值。
- 由於晶片組的限制，若要啟動 C.P.R 功能，必須先將 AC 電源關閉，在重新啟動系統之前，請先將電源的電源關閉或將插頭拔起。

2.2.6 主機板上的內建開關

當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時，主機板上內建的開關按鈕與重置按鈕可以方便您迅速地開關機或是重置系統。

1. MemOK! 開關

在主機板上安裝不相容的記憶體模組可能會導致開機失敗，而且在 MemOK! 開關旁的 DRAM_LED 指示燈也會一直亮著。按住 MemOK! 開關直到 DRAM_LED 指示燈開始閃爍，即開始自動將記憶體調整為相容直到成功開機。

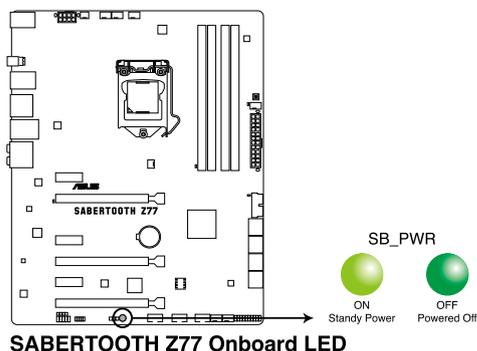


- 請參考 2.2.7 內建指示燈 來找到 DRAM_LED 更精確的位置。
- DRAM_LED 指示燈在記憶體沒有正確安裝時也會亮起，在使用 MemOK! 功能前，請先關閉系統並重新安裝記憶體。
- MemOK! 開關在 Windows 作業系統下無法使用。
- 在調整過程中，系統會載入與測試故障安全防護記憶體設定。系統進行一項故障安全防護設定測試約需要 30 秒的時間，若是測試失敗，系統會重新開機並測試下一個項目。DRAM_LED 指示燈閃爍的速度增加表示正在執行不同的測試過程。
- 由於記憶體調整需求，系統將於每一組設定值測試時重新開機。在經過整個調整過程後若安裝的記憶體仍然無法開機，DRAM_LED 指示燈會持續亮著，請替換為使用手冊或華碩網站 (tw.asus.com) 的合格供應商列表中建議使用的記憶體。
- 在調整過程中，若是您將電腦關機並更換記憶體，在啟動電腦後，系統會繼續進行記憶體調整。若要停止記憶體調整，將電腦關機然後將電源線拔除大約 5~10 秒即可。
- 若系統因 BIOS 超頻而無法開機，按一下 MemOK! 開關來啟動電腦並載入預設的 BIOS 設定。在開機自我測試過程中會出現一個訊息提醒您 BIOS 已經恢復至預設值。
- 在使用 MemOK! 功能後，建議您到華碩網站 (tw.asus.com) 下載最新版本的 BIOS 程式。

2.2.7 內建 LED 指示燈

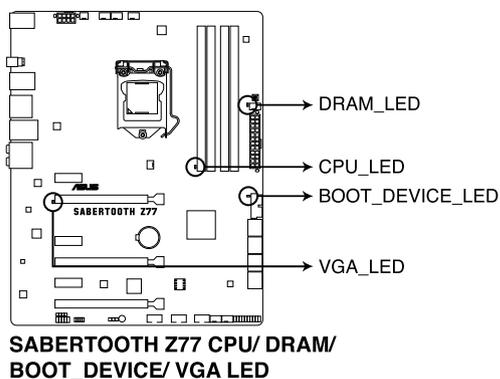
1. 電力指示燈

當主機板上內建的電力指示燈 (SB_PWR) 亮著時，表示目前系統是處於正常運作、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在置入或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。



2. POST 狀態指示燈

POST 狀態指示燈用來在主機板開機過程中依序檢查重要元件，包括處理器、記憶體、VGA 顯示卡與硬碟，若是出現錯誤，在出現問題裝置旁的指示燈會持續亮著，直到問題解決才會熄滅。這個和善的設計讓您可以在一秒內，直覺式的找到問題所在的位置。

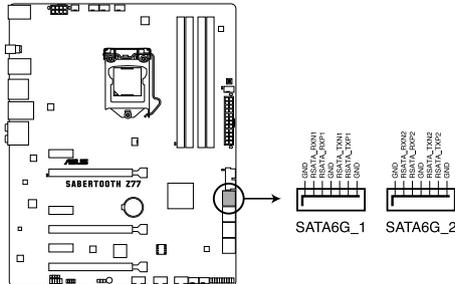


2.2.8 內部連接埠

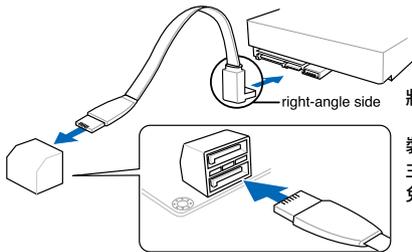
1. Intel® Z77 Serial ATA 6.0 Gb/s 裝置連接插槽 (7-pin SATA6G_1/2 [咖啡色])

這些插槽可支援使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬碟。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 Intel® Rapid Storage 技術，與內建的 Intel® Z77 晶片組來建立 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁碟陣列。



SABERTOOTH Z77 Intel® SATA 6.0 Gb/s connectors



將 SATA 訊號線上的直角度頭端 (right angle side) 連接在 SATA 裝置上，或是將直角度頭端安裝至主機板內建的 SATA 連接埠，以避免造成與較大顯示卡的衝突。

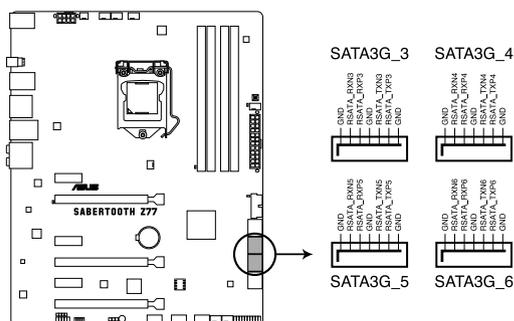


- 這些插槽的預設值為 [AHCI Mode]，若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 SATA Mode 項目設定為 [RAID Mode]。請參考 3.5.3 SATA 設定 (SATA Configuration) 一節的詳細說明。
- 在建立 RAID 磁碟陣列之前，請先參考 4.4 RAID 設定 或驅動程式與應用程式光碟中使用手冊的說明。
- 當您使用支援 NCQ 技術的硬碟時，請將 BIOS 程式中的 SATA Mode 設定為 [AHCI Mode]。請參考 3.5.3 SATA 設定 (SATA Configuration) 一節的說明。
- 使用 Serial ATA 硬碟之前，請先安裝 Windows® XP Service Pack 3 或更新版本的作業系統。Serial ATA RAID 功能只有在作業系統為 Windows® XP SP3 或更新的版本時才能使用。

2. Intel® Z77 Serial ATA 3.0 Gb/s 裝置連接插槽 (7-pin SATA3G_3-6 [黑色])

這些插槽可支援使用 Serial ATA 3.0 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 硬碟與光碟機。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 Intel® Rapid Storage 技術，與內建的 Intel® Z77 晶片組來建立 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁碟陣列。



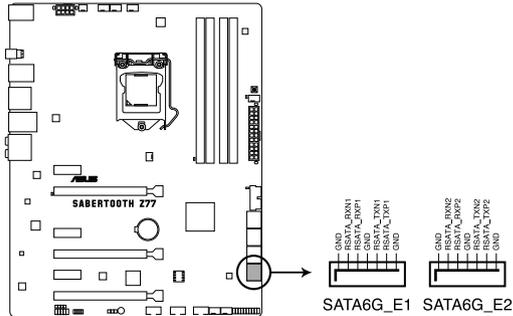
SABERTOOTH Z77 Intel® SATA 3.0 Gb/s connectors



- 這些插槽的預設值為 [AHCI Mode]，若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 **SATA Mode** 項目設定為 [RAID Mode]。請參考 3.5.3 SATA 設定 (SATA Configuration) 一節的詳細說明。
- 在建立 RAID 磁碟陣列之前，請先參考 4.4 RAID 設定 或驅動程式與應用程式光碟中使用手冊的說明。
- 當您使用支援 NCQ 技術的硬碟時，請將 BIOS 程式中的 **SATA Mode** 設定為 [AHCI Mode]。請參考 3.5.3 SATA 設定 (SATA Configuration) 一節的說明。
- 使用 Serial ATA 硬碟之前，請先安裝 Windows® XP Service Pack 3 或更新版本的作業系統。Serial ATA RAID 功能只有在作業系統為 Windows® XP SP3 或更新的版本時才能使用。

3. ASMedia® Serial ATA 6.0 Gb/s 插槽 (7-pin SATA6G_E1/E2 [灰色])

這些插槽可支援使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬碟機。



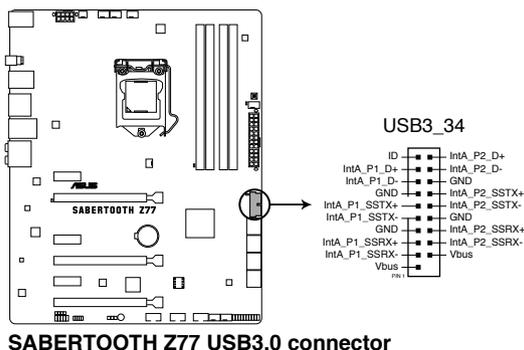
SABERTOOTH Z77 ASMedia® SATA 6.0 Gb/s connectors



- SATA6G_E1/E2 (灰色) 插槽只能用來連接資料硬碟，不支援 ATAPI 裝置。
- 使用 Serial ATA 硬碟之前，請先安裝 Windows® XP Service Pack 3 或更新版本的作業系統。
- 當您使用支援 NCQ 技術的硬碟時，請將 BIOS 程式中的 **ASM1061 Storage Controller** 設定為 [Enabled]。請參考 3.5.6 內建裝置設定 (Onboard Device Configuration) 一節的說明。

4. USB 3.0 連接插槽 (20-1 pin USB3_34)

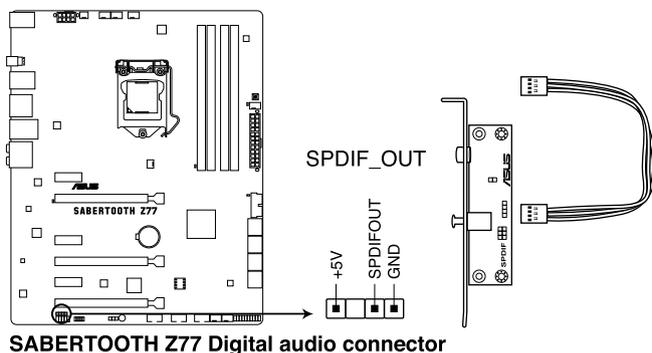
這個插槽用來連接額外的 USB 3.0 連接埠模組，並與 USB 3.0 規格相容，支援傳輸速率最高達 480 Mbps，若是您的機殼提供有 USB 3.0 前面板連接排線，將該排線連接至本插槽，就可擁有前面板 USB 3.0 解決方案。



USB 3.0 模組為選購配備，請另行購買。

5. 數位音效連接排針 (4-1 pin SPDIF_OUT)

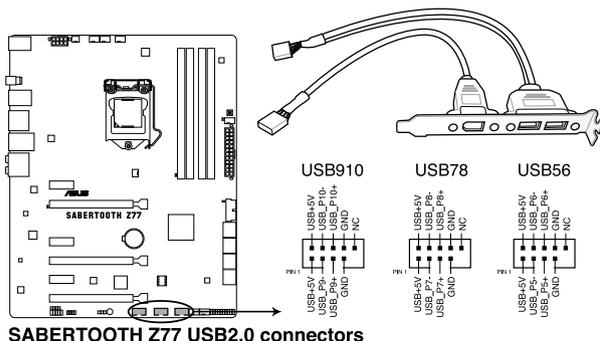
這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，您可以利用這組排針以 S/PDIF 音效訊號線連接到音效裝置的數位音訊輸出端，使用數位音訊輸出來代替傳統的類比音訊輸出。



S/PDIF 模組為選購配備，請另行購買。

6. USB 2.0 連接插槽 (10-1 pin USB56, USB78, USB910)

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，將 USB 模組排線連接至任何一個插槽，然後將模組安裝到機殼後側面板中開放的插槽。這些 USB 插槽與 USB 2.0 規格相容，並支援傳輸速率最高達 480 MBps。



請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



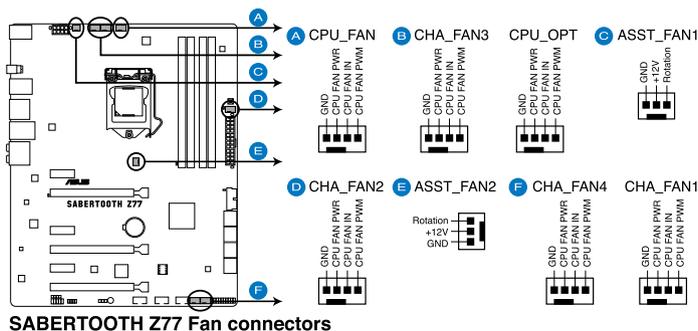
- 若是您的機殼擁有前面板 USB 連接埠，您可以將前面板 USB 排線連接至 ASUS Q-Connector (USB, 藍色)，然後將 Q-Connector (USB) 安裝至主機板內建的 USB 插槽上。
- 安裝前請先將插槽上的防塵蓋移除。



USB 2.0 模組為選購配備，請另行購買。

7. 中央處理器、機殼、電源風扇電源插槽 (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT FAN, 4-pin CHA_FAN1-4, 4-pin ASST_FAN)

將風扇排線連接至風扇插槽，並確認每條連接排線的黑線是接到風扇電源插槽上的接地端 (GND)。



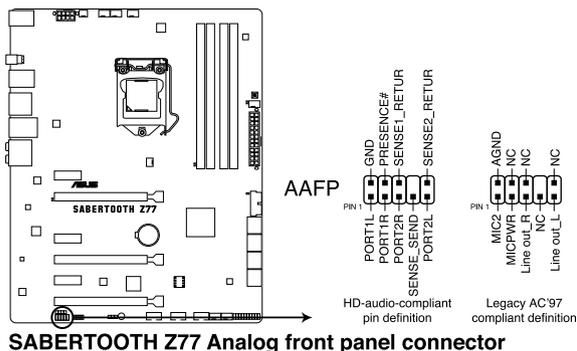
千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。



- CPU_FAN 插槽支援處理器風扇最大達 1 安培 (12 瓦) 的風扇電源。
- 當您安裝二張 VGA 顯示卡，建議您將後側機殼風扇排線連接至 CHA_FAN1 或 CHA_FAN2 來獲得更好的散熱環境。

8. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)

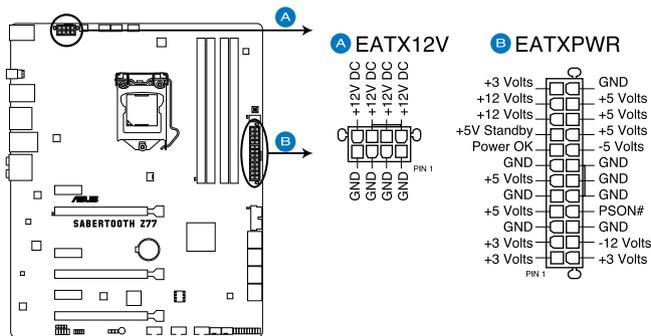
這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地通過主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC' 97 或 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。



- 建議您將支援高傳真 (high definition) 音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 **Front Panel Type** 項目設定為 [HD]；若要將 AC 97 音效前面版模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式設定為 [AC97]。預設值為 [HD]。

9. 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)

這些電源插槽用來連接一個 ATX +12V 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



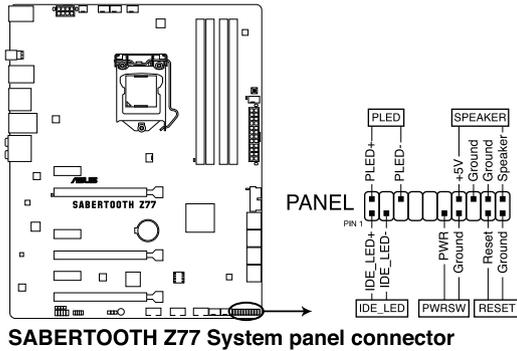
SABERTOOTH Z77 ATX power connectors



- 建議您使用與 2.0 或更新規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源 (PSU)，才能提供至少 350W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 8-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。
- 若是您想要安裝二張或更多的高階 PCI Express x16 顯示卡，請使用 1000 瓦以上的電源以確保執行穩定。
- 如果您不確定系統所要求的最小電源供應值為何，請至華碩技術支援網頁中的**電源瓦數建議值計算** <http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-tw> 獲得詳細的說明。

10. 系統控制面板連接排針 (20-8 pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



- 系統電源指示燈連接排針 (2-pin PLED)

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- IDE 硬碟動作指示燈號接針 (2-pin IDE_LED)

您可以連接此組 IDE_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- 機殼喇叭連接排針 (4-pin SPEAKER)

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶聲，若啟動時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- ATX 電源/軟關機開關連接排針 (2-pin PWRSW)

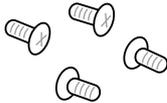
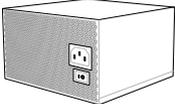
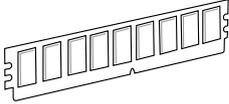
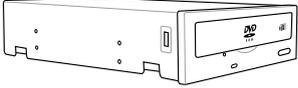
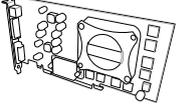
這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- 軟開機開關連接排針 (2-pin RESET)

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新啟動，尤其在系統當機的時候特別有用。

2.3 建立您的電腦系統

2.3.1 建立 PC 系統所需的其他工具與元件

	
一袋螺絲	Philips (十字) 螺絲起子
	
PC 機殼	電源供應裝置
	
Intel LGA 1155 處理器	Intel LGA 1155 相容處理器風扇
	
記憶體模組	SATA 硬碟
	
SATA 光碟機 (選購)	顯示卡 (選購)

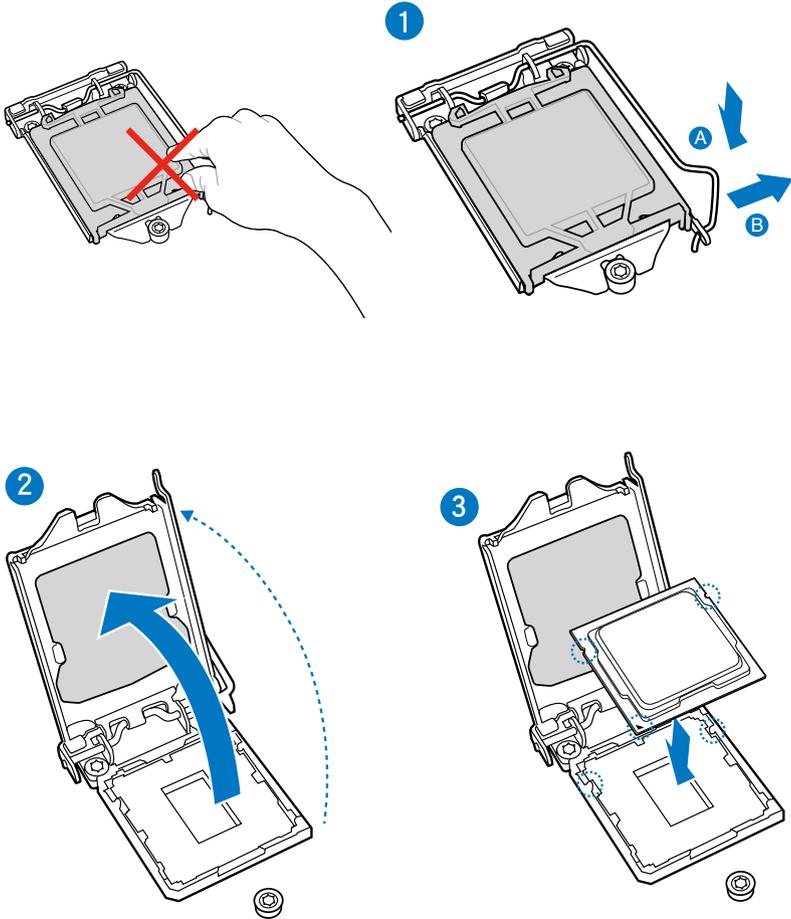


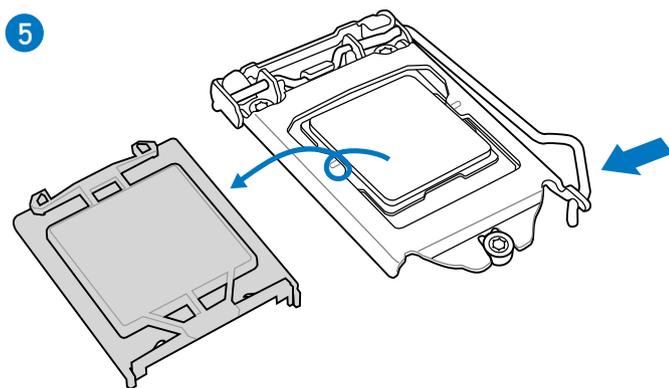
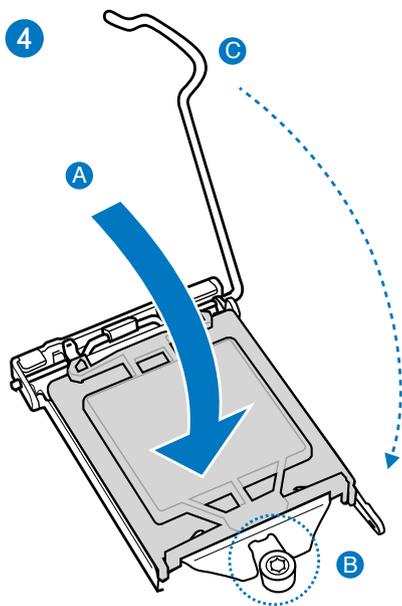
上表所列的工具與元件並不包含在主機板包裝盒內。

2.3.2 安裝中央處理器

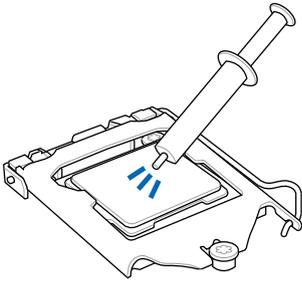


LGA1156 處理器不適用於 LGA1155 插槽，請勿將 LGA1156 處理器安裝於 LGA1155 插槽。





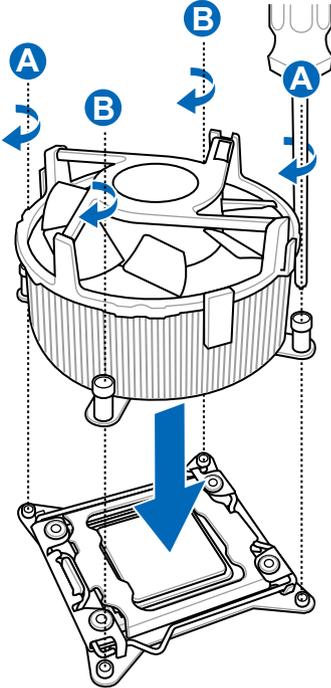
2.3.3 處理器散熱片與風扇安裝



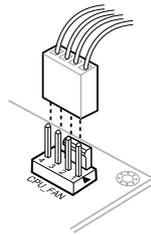
在安裝散熱片與風扇之前若有需要，請先將處理器與散熱片塗上散熱膏。

安裝散熱片與風扇

1

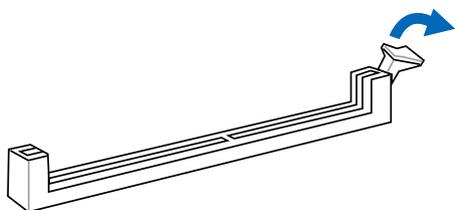


2

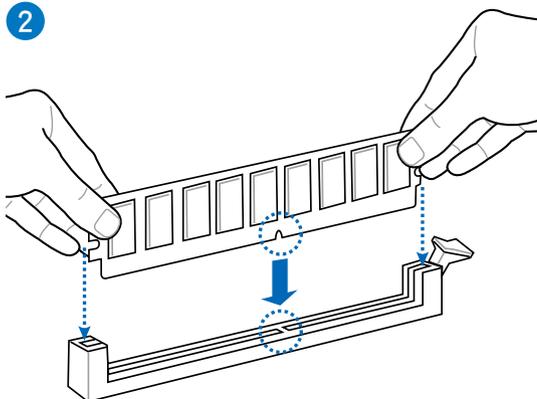


2.3.4 安裝記憶體模組

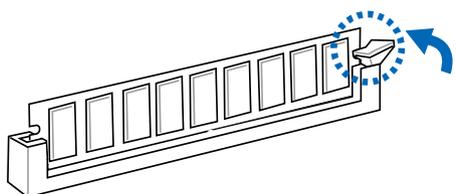
1



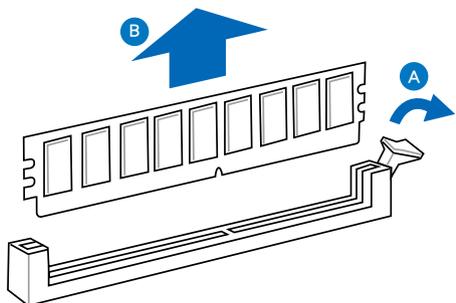
2



3



取出記憶體模組

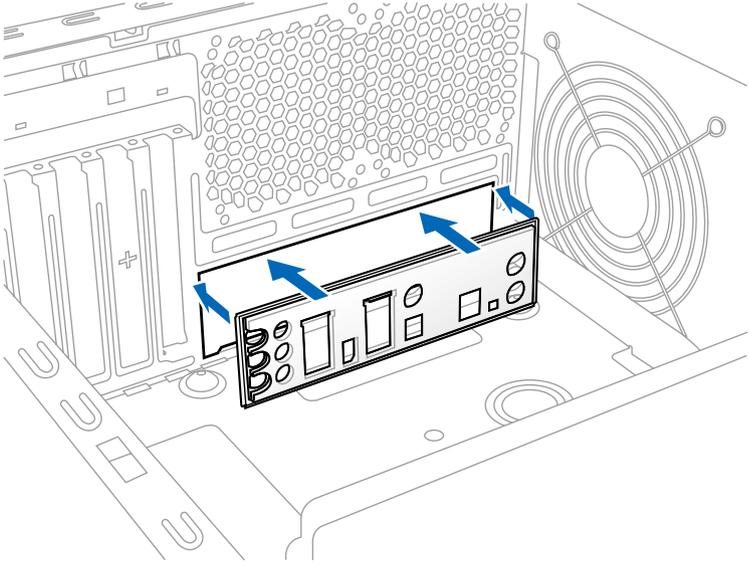


2.3.5 安裝主機板

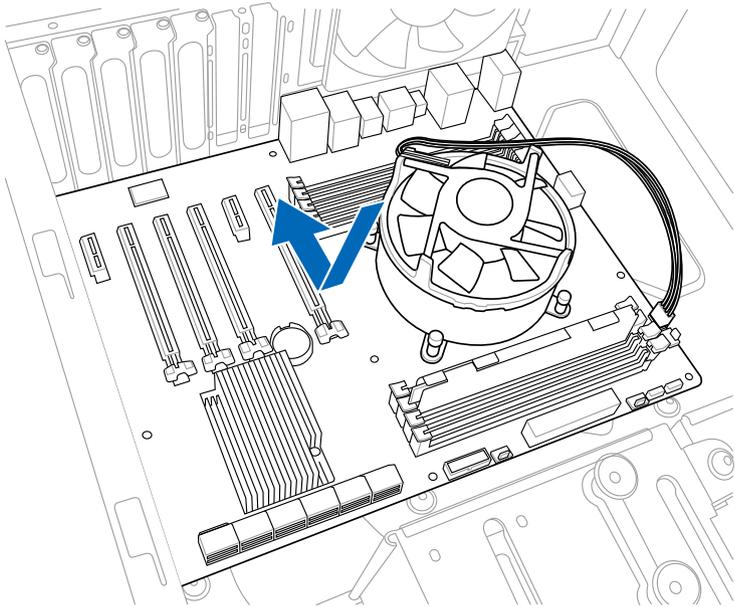


本章節的圖示僅供參考，主機板的構造可能會隨著型號而有所不同，但是安裝的步驟仍然是相同的。

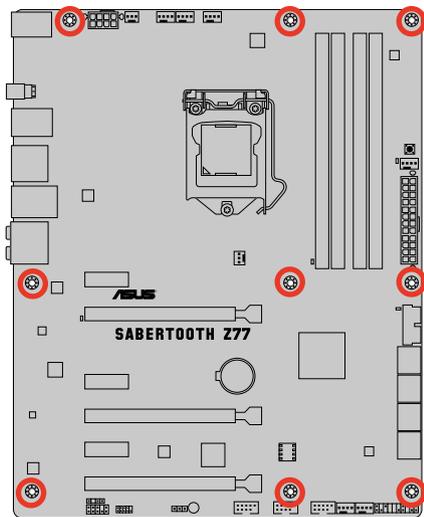
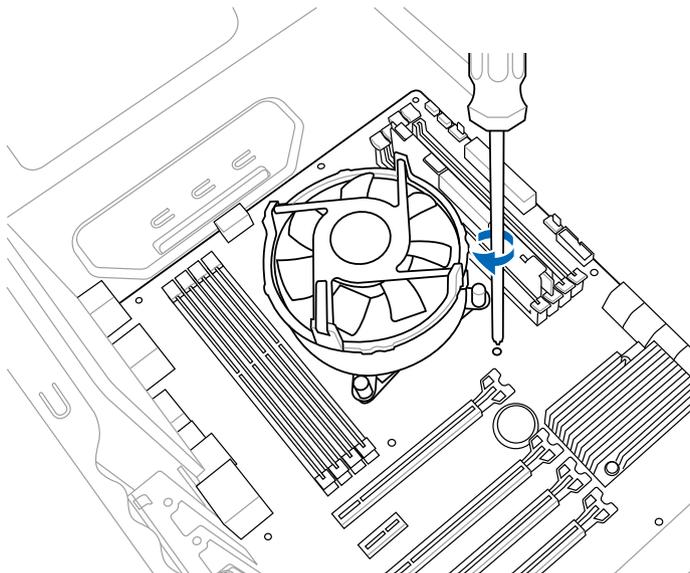
1



2



3



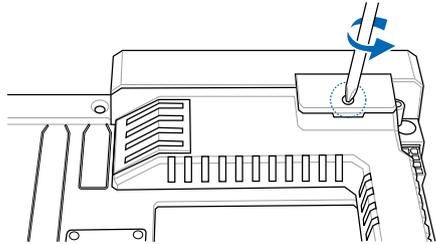
請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

2.3.6 華碩 SABERTOOTH Z77 主機板的 Thermal Armor 熱敏護罩

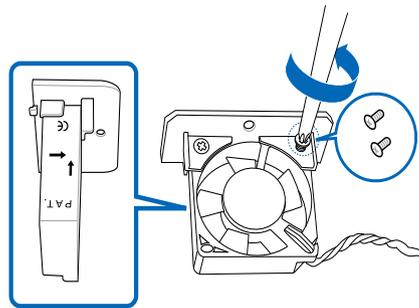
華碩 SABERTOOTH Z77 主機板的 Thermal Armor 熱敏護罩包含有後側面板導流風扇以及裝甲風扇，可以有效的將主機板上元件所產生的熱氣耗散。為了要確保達到最大的散熱效果，請依照以下步驟來安裝後側面板導流風扇至後側面板風扇蓋。

安裝第一個輔助風扇

1. 移除後側面板風扇蓋上的螺絲，再將蓋子移除就可看見風扇插槽。



2. 使用二個附贈的短螺絲將輔助風扇鎖在風扇蓋上設計給輔助風扇使用的插槽，風扇的排線必須放在底部的右下角，並且與風扇蓋相對，而風扇的背部要面對風扇蓋上的螺絲孔。

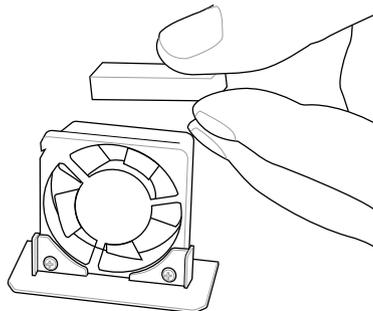


- 若要安裝 40mm 的風扇，請使用附贈的 40mm 後側面板導流風扇保護蓋。
- 箭頭標示指向決定風扇背部與氣流的方向。

3. 移除紙張後，將可黏式海綿黏在輔助風扇的另一面，即風扇蓋安裝面的對面。



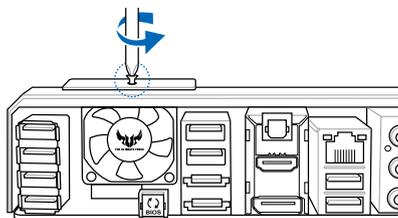
- 這個海綿用來作為 PCB 板與風扇二者間空隙的填料。
- 若選用 40mm 風扇則不需要使用這個可黏式海綿。



- 將這個組合式風扇與海綿安裝至後側面板風扇插槽，並使用步驟 1 的螺絲將風扇蓋鎖住。



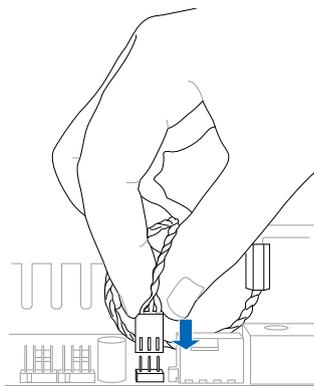
TUF 圖像標示必須與後側面板連接埠在同樣可見的位置。



- 將風扇排線放入排線插槽內，並將排線連接至主機板上的輔助風扇連接埠（ASST_FAN1）。

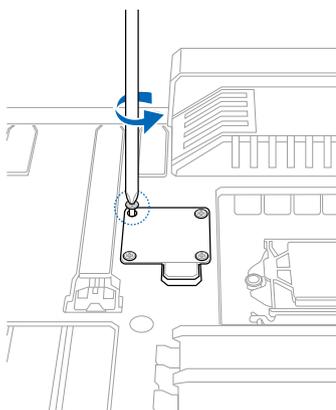


請將風扇排線隱藏在散熱裝置下方來防止雜亂。



安裝第二個輔助風扇

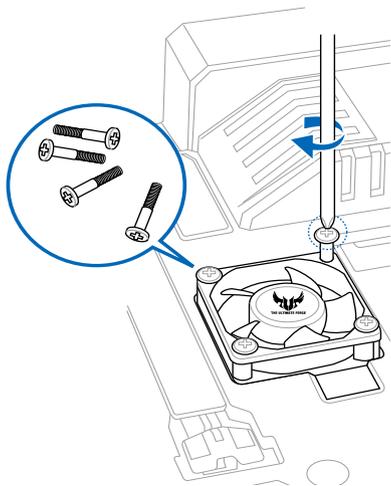
- 移除風扇保護蓋即可看見風扇插槽與風扇連接埠。



- 將風扇放入插槽內，並確認 TUF 圖像標示面朝上，然後使用附贈的四個長螺絲來將風扇鎖定在插槽上。



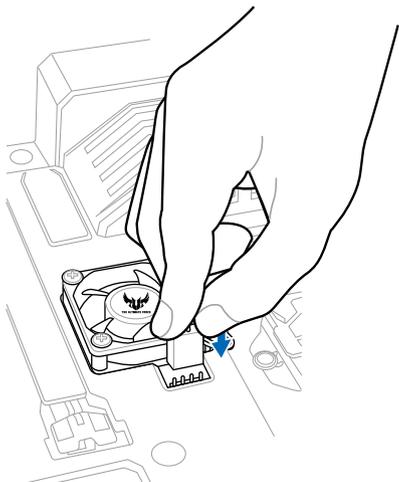
請將風扇排線隱藏在散熱裝置下方來防止雜亂。



- 將風扇排線連接至主機板上的輔助風扇連接埠 (ASST_FAN2)。

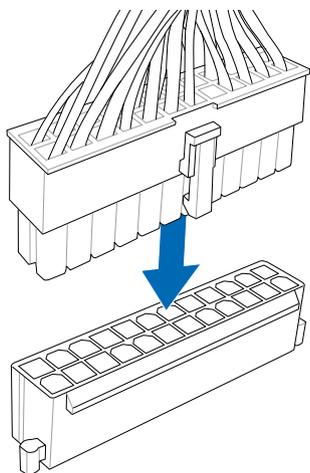


包裝盒內沒有包含螺絲起子。

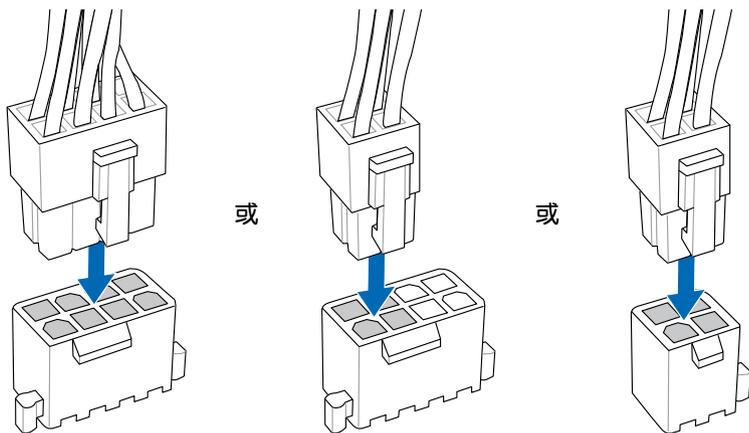


2.3.7 安裝 ATX 電源

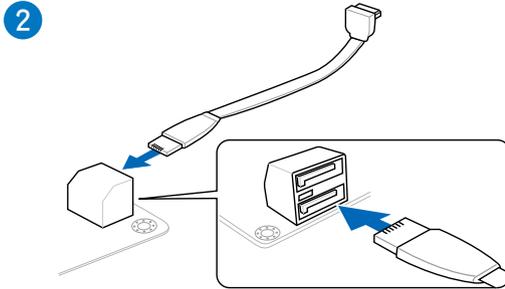
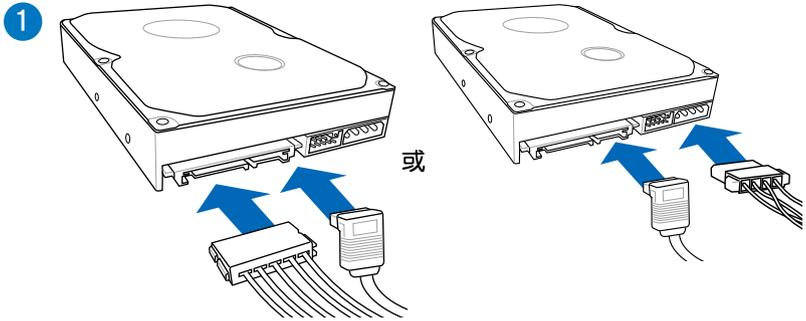
1



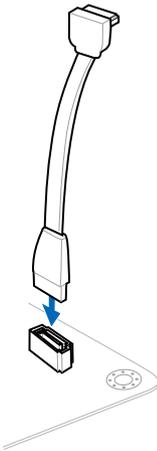
2



2.3.8 安裝 SATA 裝置

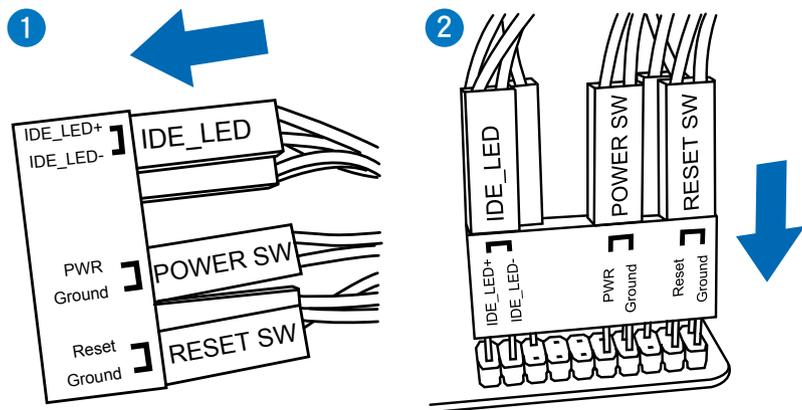


或

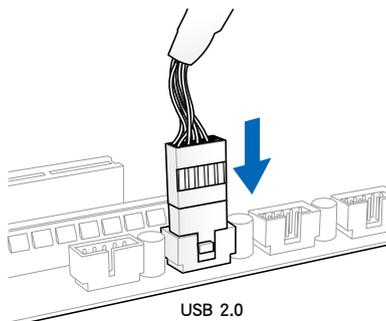


2.3.9 安裝前面板輸出/輸入連接埠

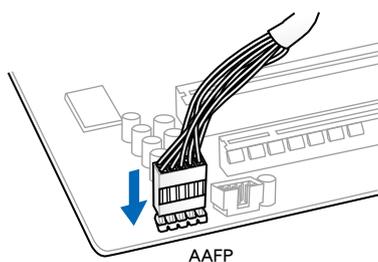
安裝 ASUS Q-Connector



安裝 USB 2.0 連接插槽

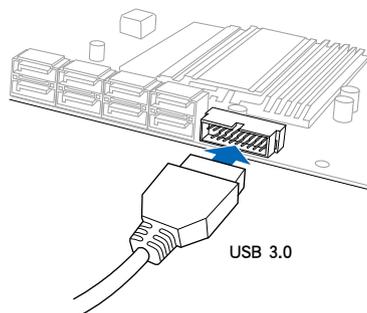


安裝前面板音效連接插槽

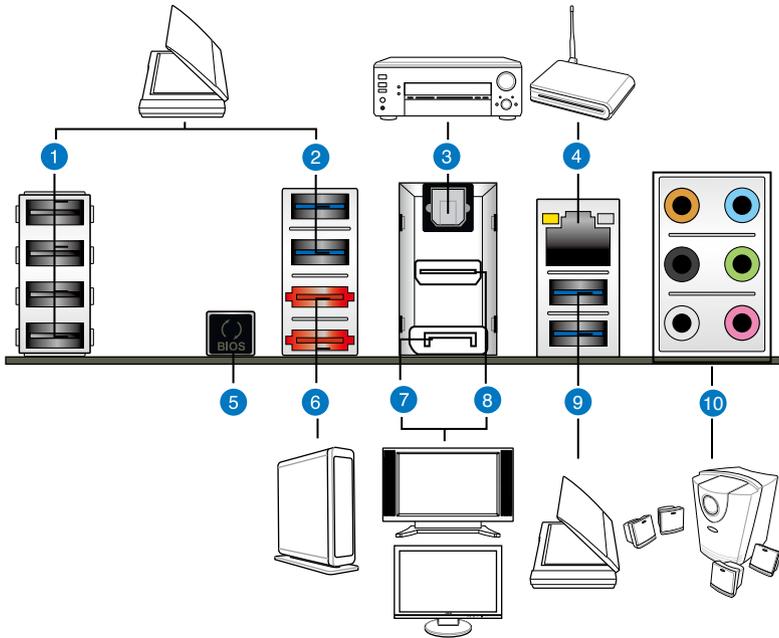


安裝前請先將插槽上的防塵蓋移除。

安裝 USB 3.0 連接插槽



2.3.10 後側面板連接埠



後側面板連接埠

1. USB 2.0 連接埠 1, 2, 3 和 4	6. 外接式 SATA6G 連接埠
2. USB 3.0 連接埠 5 和 6	7. DisplayPort
3. S/PDIF 光纖排線輸出連接埠	8. HDMI 連接埠
4. LAN (RJ-45) 網路連接埠*	9. USB 3.0 連接埠 1 和 2***
5. USB BIOS Flashback 按鈕	10. 音效輸出/輸入接頭**

* 與 **：請參考下頁表格中網路連接埠指示燈與音效連接埠的定義。

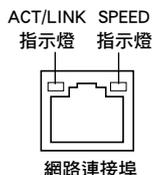
*** USB 3.0 連接埠 1 和 2 僅支援 Windows 7 或更新版本的作業系統。USB3_12 連接埠底端的接頭支援 USB Charger+ 與 USB BIOS Flashback。



- 請勿將不同的插頭安裝至外接式 SATA 連接埠。
- 在安裝 Windows® 作業系統時，請勿將鍵盤/滑鼠連接至任何一個 USB 3.0 連接埠。
- 由於 USB 3.0 控制器的限制，USB 3.0 裝置只能在 Windows 作業系統環境下，以及安裝過 USB 3.0 驅動程式後才能使用。
- USB 3.0 裝置只能用來作為資料磁碟。
- 強烈建議您將 USB 3.0 裝置連接至 USB 3.0 連接埠，才能讓您的 USB 3.0 裝置獲得更快更好的效能表現。
- 若要啟動外接 SATA 連接埠的熱抽換 (hot-plugging) 功能，請將 BIOS 程式中的 **ASM1061 Storage Controller** 項目設定為 [AHCI Mode]，並從驅動程式與公用程式光碟中安裝 **ASMedia® SATA Controller 驅動程式**。請參考 3.5.5 內建裝置設定 一節的說明。

* 網路指示燈之燈號說明

Activity 連線指示燈		Speed 指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	已連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps

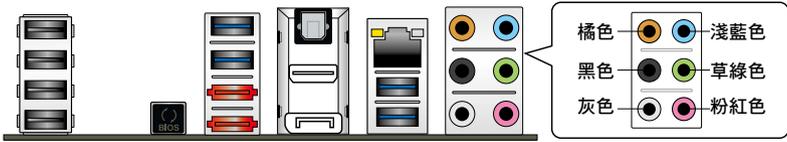


** 二、四、六或八聲道音效設定

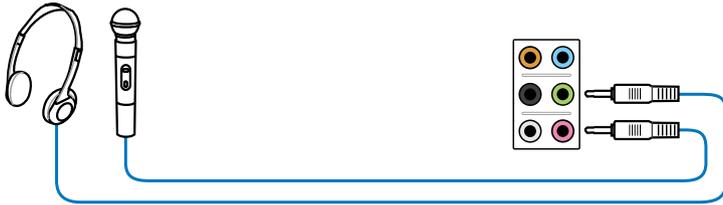
接頭	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	八聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入
橘色	-	-	中央聲道/重低音喇叭輸出	中央聲道/重低音喇叭輸出
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
灰色	-	-	-	側邊喇叭輸出

2.3.11 音效輸出/輸入連接圖示說明

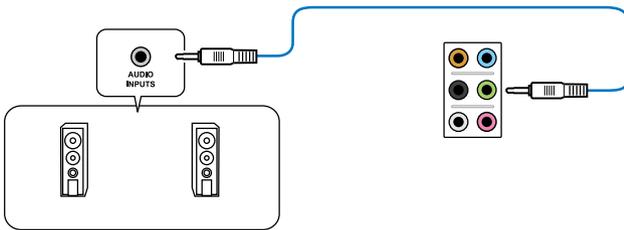
音效輸出/輸入連接埠



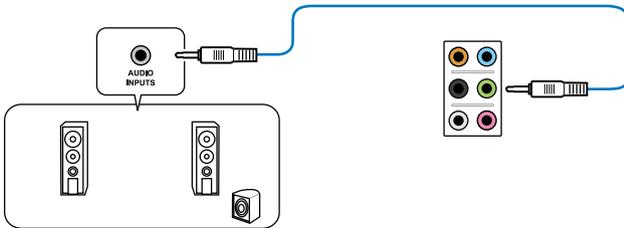
連接耳機與麥克風



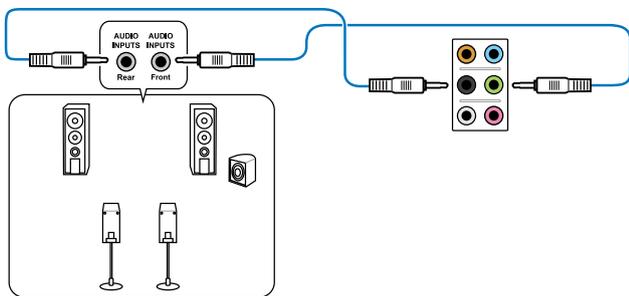
連接立體聲喇叭



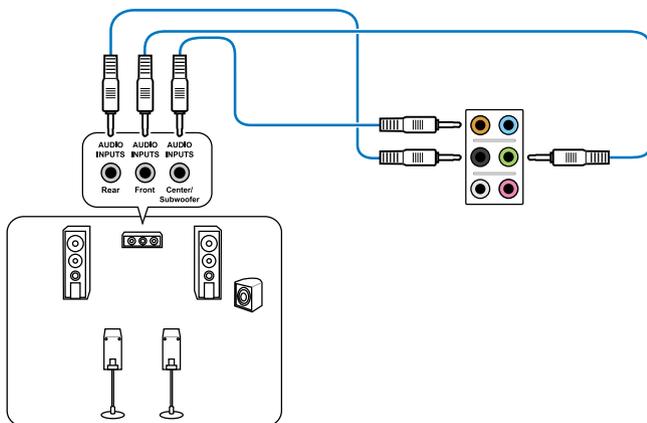
連接 2.1 聲道喇叭



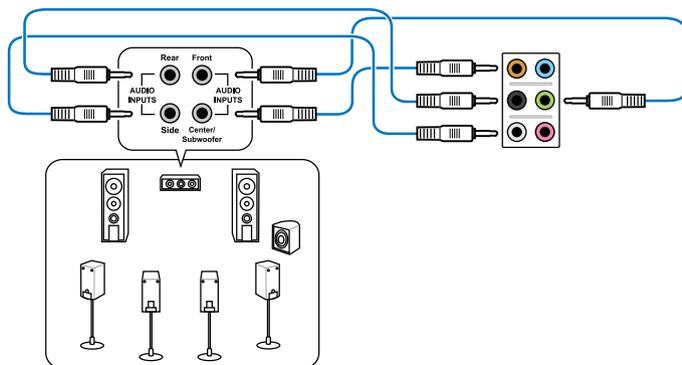
連接 4.1 聲道喇叭



連接 5.1 聲道喇叭



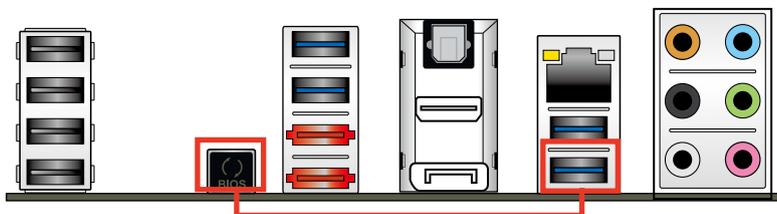
連接 7.1 聲道喇叭



2.3.12 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最簡單更新 BIOS 的方法。使用者可以輕鬆嘗試使用新的 BIOS 版本來進行超頻，不需要進入 BIOS 或作業系統，只要插入 USB 儲存裝置然後按下 BIOS Flashback 按鈕三秒鐘，BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新。

1. 從華碩網站 (tw.asus.com) 下載 BIOS Flashback 程式，將該檔案儲存至 USB 可攜式儲存裝置，並將檔案儲存至根目錄。
2. 將 USB 儲存裝置插入後側面板中 USB 3.0 連接埠的底部。
3. 按下 BIOS Flashback 按鈕約三秒鐘，指示燈會開始閃爍。
4. 當指示燈開始閃爍時，即表示更新功能已經啟動。
5. 指示燈閃爍的速度會依照更新速度有所不同。
6. 當指示燈停止閃爍時，即表示更新已經完成。



- 在更新 BIOS 過程中，請勿將外接式儲存裝置、電源拔除，也請勿按下 CLR_CMOS 按鈕，否則更新過程將會被中斷。若是發生更新中斷的狀況，請依照上述步驟重新進行更新直至更新完成為止。
- 若燈號閃爍超過五秒鐘，並轉變為持續亮著，表示 BIOS Flashback 動作沒有正確被執行，可能造成的原因有二，分別為：1. 外接式儲存裝置安裝不正確；2. 不正確的檔案名稱或不相容的檔案格式。若是如此，請重新啟動系統來關閉燈號。
- 更新 BIOS 可能會有風險，若是在更新過程中發生 BIOS 程式毀損導致系統無法重新開機時，請與當地的客服中心連絡尋求協助。

2.4 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接受，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
 - a. 顯示器
 - b. 外接式 SCSI 接頭周邊裝置（從串連的最後端開始）
 - c. 系統電源（ATX 的電源不會因為送電而馬上動作，而是等待面板上的按鈕動作後才會工作）
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果啟動過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

BIOS 嗶聲所代表的意義

嗶聲	代表意義
一短嗶聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速啟動設定為關閉 沒有鍵盤被偵測到
一連續嗶聲後跟隨兩短嗶聲，暫停一下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嗶聲後跟隨三短嗶聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嗶聲後跟隨四短嗶聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第三章部份。

2.5 關閉電源

當系統在開機狀態，壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。

3.1 認識 BIOS 程式



華碩全新的 UEFI BIOS 是可延伸軟體介面，符合最新的 UEFI 架構，這個友善的使用介面，跳脫傳統使用鍵盤輸入 BIOS 方式，提供更有彈性與更便利的滑鼠控制操作。您可以輕易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的作業系統般順暢。在本使用手冊中的「BIOS」一詞除非特別說明，所指皆為「UEFI BIOS」。

BIOS (Basic Input and Output System；基本輸入輸出系統) 用來儲存系統開機時所需要的硬體設定，例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等，這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中，在正常情況下，預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能，**建議您不要變更預設的 BIOS 設定**，除了以下幾種狀況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤訊息，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝新的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。



不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗，**強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的變更。**

3.2 BIOS 設定程式

BIOS 設定程式可讓您變更 BIOS 的設定值，當您啟動電腦，系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 鍵，就可以進入設定程式，如果您超過時間才按 鍵，則 POST 程式會自動繼續執行開機測試。在這種情況下，如果您仍然需要執行設定程式，請按下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 鍵或機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



- 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
- 若您想在 BIOS 設定程式中使用滑鼠操控，請先確認已將滑鼠連接至主機板。
- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱 3.9 離開 BIOS 程式 一節中 Load Optimized Defaults 項目的詳細說明。
- 若是變更 BIOS 設定後開機失敗，請試著使用清除 CMOS，然後將主機板的設定值回復為預設值。請參考 2.2.5 跳線選擇區 一節的說明。
- BIOS 設定程式不支援使用藍牙設備。

為了增加使用的便利性，您可以使用鍵盤或是滑鼠來操控本主機板的 BIOS 設定程式。

本主機板的 BIOS 設定程式提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 兩種模式。您可以由 Exit 選單中切換，或是選擇 EZ Mode/Advanced Mode 選單中的 Exit/Advanced Mode。

3.2.1 EZ Mode

本主機板的 BIOS 設定程式的預設值為 EZ Mode。您可以在 EZ Mode 中檢視系統基本資料，並可以選擇顯示語言、喜好設定及開機裝置順序。若要進入 Advanced Mode，請點選 Exit/Advanced Mode 然後選擇 Advanced Mode，或是按下 F7 快速鍵。



進入 BIOS 設定程式的畫面可個人化設定，請參考 3.7 啟動選單 (Boot menu) 中關於 Setup Mode 項目的說明。

本項目顯示 CPU/主機板溫度、CPU/5V/3.3V/12V 電壓輸出及 CPU/機殼/電源風扇速度

選擇欲使用的語言

點選以顯示所有的風扇速度

不儲存變更並離開 BIOS、儲存變更並重新啟動系統，或是進入 Advanced Mode

ASUS UEFI BIOS Utility - EZ Mode

SABERTOOTH Z77
BIOS Version : 0401
Build Date : 11/28/2011
CPU Type : Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU @ 3.00GHz Speed : 3400 MHz
Total Memory : 1024 MB (DDR3 1333MHz)

Temperature Voltage Fan Speed

CPU +113.0°F/+45.0°C CPU 1.248V 5V 5.160V CPU_FAN 3325RPM CPU_OPT_FAN N/A
MB +75.2°F/+40.0°C 3.3V 3.344V 12V 12.248V CHA_FAN1 N/A CHA_FAN2 N/A

System Performance

Quiet Performance Energy Saving Normal ASUS Optimal

Boot Priority

Use the mouse to drag or keyboard to navigate to decide the boot priority.

Shortcut (F3) Advanced Mode (F7) Boot Menu (F8) Default (F5)

選擇開機裝置順序

快速切換至 Advanced 模式

Power Saving 模式

Normal 模式

載入預設值

ASUS Optimal 模式

選擇開機裝置順序

快速切換至常用的選單

於右側顯示系統
偏好設定之順序



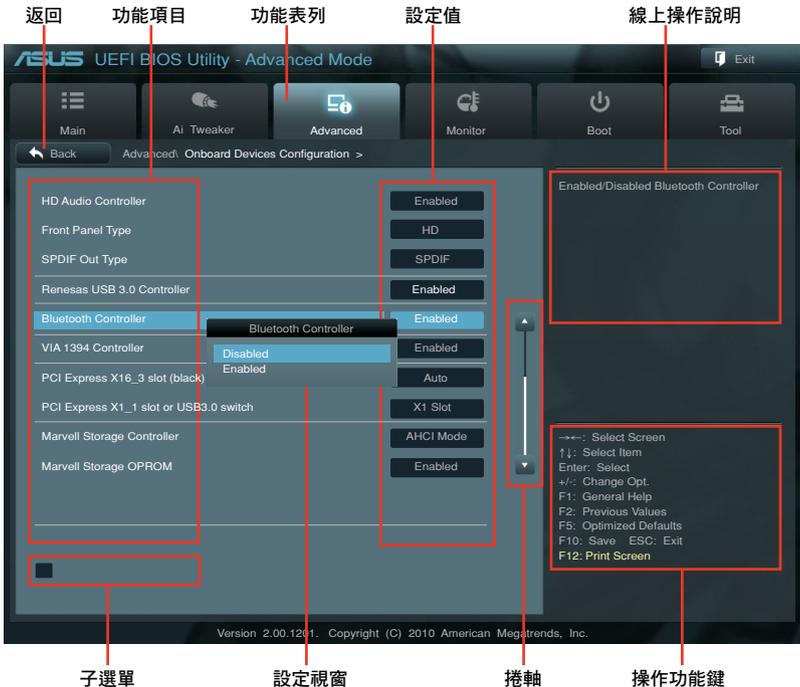
- 開機啟動裝置的選項將依您所安裝的裝置而異。
- Boot Menu (F8) 按鈕僅在啟動裝置安裝於系統時才會顯示。

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供您更進階的 BIOS 設定選項。以下為 Advanced Mode 畫面之範例，各個設定選項的詳細說明請參考之後的章節。



若要進入 Advanced Mode，請點選 **Exit** 然後選擇 **Advanced Mode**，或是按下 **F7** 快速鍵。



功能表列

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

Main	本項目提供系統基本設定。
Ai Tweaker	本項目提供超頻設定。
Advanced	本項目提供系統進階功能設定。
Monitor	本項目提供溫度、電源及風扇功能設定。
Boot	本項目提供開機磁碟設定。
Tool	本項目提供特殊功能設定。
Exit	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，即選擇 **Main** 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

返回

在子選單時即會出現此按鈕。請按下 <Esc> 鍵或使用滑鼠按下此按鈕回到前一選單畫面。

子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

操作功能鍵

在選單畫面的右下角將顯示 BIOS 設定程式的操作功能鍵，請使用操作功能鍵選擇項目進行設定。

線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。使用 <F12> 按鍵來抓取 BIOS 螢幕畫面，並儲存至攜帶式儲存裝置。

設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

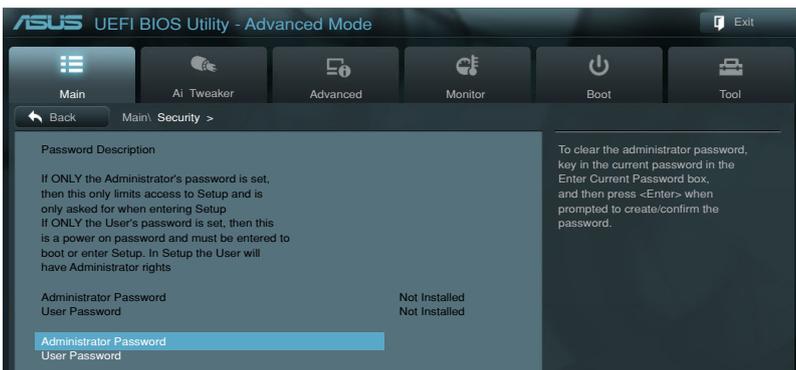
3.3 主選單 (Main Menu)

主選單只有在您進入 Advanced Mode 時才會出現。您可以由主選單檢視系統基本資料，並設定系統日期、時間、語言和安全性。



安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。



- 若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 (RTC) 記憶體。請參考 2.2.5 跳線選擇區 一節的說明。
- Administrator 或 User Password 項目預設值為 Not Installed，當您設定密碼之後將顯示為 Installed。

Administrator Password (設定系統管理員密碼)

當您設定系統管理員密碼後，建議您先登入您的帳戶，以免 BIOS 設定程式中的某些資訊無法檢視或變更設定。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除系統管理員密碼時，請依照變更系統管理員密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除系統管理員密碼後，**Administrator Password** 項目將顯示為 **Not Installed**。

User Password (設定使用者密碼)

當您設定使用者密碼後，你必需登入您的帳戶才能使用 BIOS 設定程式。使用者密碼的預設值為 **Not Installed**，當您設定密碼後將顯示 **Installed**。

請依照以下步驟設定使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除使用者密碼時，請依照變更使用者密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除使用者密碼後，**User Password** 項目將顯示為 **Not Installed**。

3.4 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu)

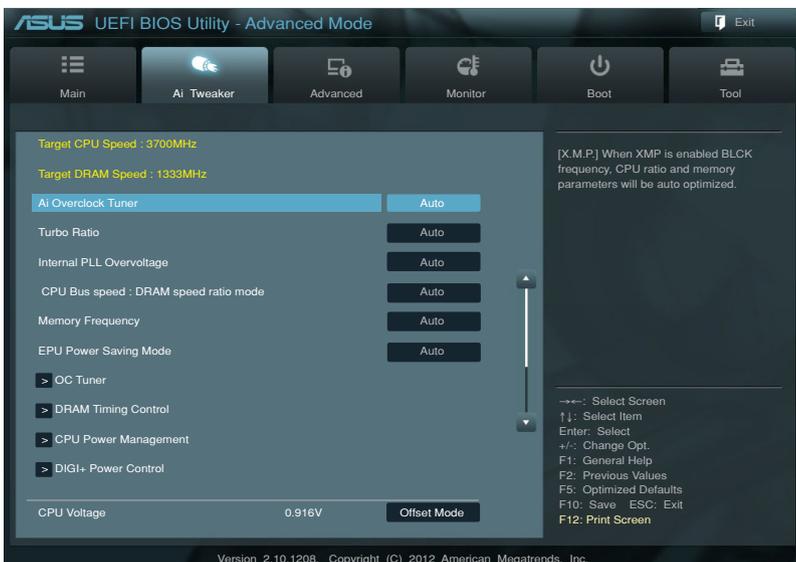
本選單可讓您設定超頻功能的相關選項。



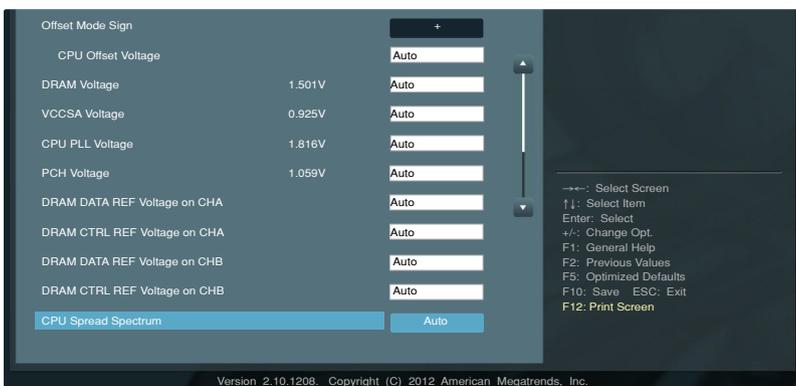
注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。



以下項目的預設值會隨著您所安裝的處理器與記憶體而不同。



將捲軸往下捲動來顯示以下項目：



Ai Overclock Tuner [Auto]

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 外頻。請選擇以下任一種預設的超頻選項：

- [Auto] 自動載入系統最佳化設定值。
- [Manual] 可讓您獨立設定超頻參數。
- [X.M.P.] 若您所安裝的記憶體模組支援 eXtreme Memory Profile (X. M. P.) 技術，選擇本項目以設定您記憶體模組支援的模式，以最佳化系統效能。



以下二個項目只有在 Ai Overclock Tuner 設定為 [Manual] 時才會出現。

BCLK/PCIE Frequency [XXX]

本項目可讓您調整 CPU 及 VGA 頻率以提昇系統效能。您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，或著也可以使用數字鍵盤輸入所需的數值。數值變更的範圍由 80.0MHz 至 300.0MHz。

eXtreme Memory Profile

本項目只有在您將 Ai Overclock Tuner 項目設為 [X.M.P.] 時才會出現。本項目可讓您選擇記憶體所支援的 X.M.P. 模式。設定值有：[Profile #1] [Profile #2]。

Turbo Ratio [Auto]

本項目可以讓您設定自動或手動調整 CPU 倍頻的數值。

- [Auto] 所有的設定自動依照 Intel CPU 的預設值。
- [Manual] 手動設定未鎖頻處理器中所有運作核心的個別 Turbo 倍頻。



Turbo Ratio 設定為 [Manual] 時會出現以下項目：

Ratio Synchronizing Control [Enabled]

- [Enabled] 本項目用來設定所有運作核心的個別 Turbo 倍頻。
- [Disabled] 本項目用來設定所有運作核心的單一 Turbo 倍頻。

1-Core Ratio Limit [Auto]

本項目用來設定 1-Core Ratio Limit。

- [Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。
- [Manual] 選擇手動指定 1-Core Ratio Limit 數值高於或等於 2-Core Ratio Limit。

2-Core Ratio Limit [Auto]

本項目用來設定 2-Core Ratio Limit。

- [Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。
- [Manual] 選擇手動指定 2-Core Ratio Limit 數值高於或等於 3-Core Ratio Limit。1-Core Ratio Limit 必須不設定為 [Auto]。

3-Core Ratio Limit [Auto]

本項目用來設定 3-Core Ratio Limit。

[Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。

[Manual] 選擇手動指定 3-Core Ratio Limit 數值高於或等於 4-Core Ratio Limit。1-Core/2-Core Ratio Limit 必須不設定為 [Auto]。

4-Core Ratio Limit [Auto]

本項目用來設定 4-Core Ratio Limit。

[Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。

[Manual] 選擇手動指定 4-Core Ratio Limit 數值高於或等於 3-Core Ratio Limit。1-Core/2-Core/3-Core Ratio Limit 必須不設定為 [Auto]。

Internal PLL Overvoltage [Auto]

本項目用來設定 Internal PLL 電壓。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

Memory Frequency [Auto]

本項目可讓您設定記憶體的操作頻率。設定選項會隨著 BCLK/PCIE Frequency 設定值變動。

CPU bus speed : DRAM speed ratio mode [Auto]

本項目用來將 CPU 匯流排速度設定為 DRAM 速度倍頻模式。

[Auto] DRAM 速度設定為最佳化設定值。

[100:133] CPU 匯流排速度到 DRAM 速度倍頻設定為 100:133。

[100:100] CPU 匯流排速度到 DRAM 速度倍頻設定為 100:100。

EPU Power Saving Mode [Disabled]

本項目可以開啟或關閉 EPU 省電功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

EPU Setting [Auto]

本功能只有在 EPU Power Saving Mode 項目設定為 [Enabled] 時才會出現，用來選擇 EPU 省電模式。設定值有：[Auto] [Light Power Saving Mode] [Medium Power Saving Mode] [Max Power Saving Mode]。

OC Tuner

OC Tuner 自動超頻 CPU 與記憶體的頻率與電壓以增強系統效能。設定值有：[OK] [Cancel]。

DRAM Timing Control

本選單中的項目可讓您設定 DRAM timing 控制功能，您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。當您要回復預設值時，請使用鍵盤輸入 <auto> 並按下 <Enter> 鍵。



自行更改數值將會導致系統的不穩定與硬體損毀，當系統出現不穩定的狀況時，建議您使用預設值。

ASUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

Main | AI Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool

Back | AI Tweaker | DRAM Timing Control >

Primary Timings

DRAM CAS# Latency	CHA:	9	Auto
DRAM RAS# to CAS# Delay	CHA:	9	Auto
DRAM RAS# PRE Time	CHA:	9	Auto
DRAM RAS# ACT Time	CHA:	24	Auto
DRAM COMMAND Mode	CHA:	1	Auto

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay	CHA:	4	Auto
DRAM REF Cycle Time	CHA:	74	Auto
DRAM Refresh Interval	CHA:	5200	Auto
DRAM WRITE Recovery Time	CHA:	10	Auto
DRAM READ to PRE Time	CHA:	5	Auto
DRAM FOUR ACT WIN Time	CHA:	20	Auto
DRAM WRITE to READ Delay	CHA:	5	Auto
DRAM CKE Minimum pulse width	CHA:	4	Auto
DRAM CAS# Write Latency	CHA:	7	Auto

DRAM CAS# Latency

---: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen

Version 2.10.1208. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

將捲軸往下捲動來顯示以下項目：

DRAM RTL (CHA) CHA DO: 32, CHA D1: 35 Auto

DRAM RTL (CHB) Auto

DRAM IO-L (CHA) CHA DO: 0, CHA D1: 2 Auto

DRAM IO-L (CHB) 2 Auto

Third Timings

tWRDR (DD)	CHA:	1	Auto
tRWDR (DD)	CHA:	3	Auto
tRWSR	CHA:	3	Auto
tRR (DD)	CHA:	3	Auto
tRR (DR)	CHA:	1	Auto
tRRSR	CHA:	4	Auto
tWW (DD)	CHA:	3	Auto
tWW (DR)	CHA:	3	Auto
tWWSR	CHA:	4	Auto

MISC
MRC fast Boot Enabled

---: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen

Version 2.10.1208. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

將捲軸往下捲動來顯示以下項目：



Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto]

設定值有：[Auto] [3 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] - [40 DRAM Clock]。

DRAM COMMAND Mode [Auto]

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clock] [2 DRAM Clock] [3 DRAM Clock]。

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] - [7 DRAM Clock]。

DRAM REF Cycle Time [Auto]

設定值有：[Auto] [48 DRAM Clock] - [511 DRAM Clock]。

DRAM Refresh Interval [Auto]

設定值有：[Auto] [48 DRAM Clock] - [511 DRAM Clock]。

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

設定值有：[Auto] [5 DRAM Clock] - [31 DRAM Clock]。

DRAM READ to PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

設定值有：[Auto] [16 DRAM Clock] - [63 DRAM Clock]。

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM CKE Minimum pulse width [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM CAS# Write to Latency [Auto]

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM RTL (CHA) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM RTL (CHB) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM IO-L (CHA) [Auto]

設定值有：[Auto] [Delay 1 Clock] - [Delay 15 Clock]。

DRAM IO-L (CHB) [Auto]

設定值有：[Auto] [Delay 1 Clock] - [Delay 15 Clock]。

Third Timings

tWRDR (DD) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [7 DRAM Clock]。

tRWDR (DD) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

tRWSR [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

tRR (DD) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [7 DRAM Clock]。

tRR (DR) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [7 DRAM Clock]。

tRRSR [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

tWW (DD) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [7 DRAM Clock]。

tWW (DR) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [7 DRAM Clock]。

tWWSR [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

MISC

MRC Fast Boot [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 MRC fast boot 功能。

[Enabled] 啟動 MRC fast boot。

[Disable] 關閉這項功能。

DRAM CLK Period [Auto]

本項目用來設定 DRAM CLK Period。設定值有：[Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]。

Transmitter Slew(CHA) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 CHA Transmitter slew] - [7 CHA Transmitter slew]。

Transmitter Slew(CHB) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 CHB Transmitter slew] - [7 CHB Transmitter slew]。

Receiver Slew(CHA) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 CHA Receiver slew] - [7 CHA Receiver slew]。

Receiver Slew(CHB) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 CHB Receiver slew] - [7 CHB Receiver slew]。

MCH Duty Sense (CHA) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 CHA MCH Duty Sense] - [31 CHA MCH Duty Sense]。

MCH Duty Sense (CHB) [Auto]

設定值有：[Auto] [1 CHB MCH Duty Sense] - [31 CHB MCH Duty Sense]。

Channel A DIMM Control [Enable Both DIMMs]

本項目用來啟動或關閉通道 A 插槽上的記憶體模組。

- [Enable Both DIMMs] 啟動通道 A 的記憶體模組。
- [Disable DIMM0] 關閉 DIMM0 插槽。
- [Disable DIMM1] 關閉 DIMM1 插槽。
- [Disable Both DIMMs] 關閉通道 A 的記憶體模組。

Channel B DIMM Control [Enable Both DIMMs]

本項目用來啟動或關閉通道 B 插槽上的記憶體模組。

- [Enable Both DIMMs] 啟動通道 B 的記憶體模組。
- [Disable DIMM0] 關閉 DIMM0 插槽。
- [Disable DIMM1] 關閉 DIMM1 插槽。
- [Disable Both DIMMs] 關閉通道 B 的記憶體模組。

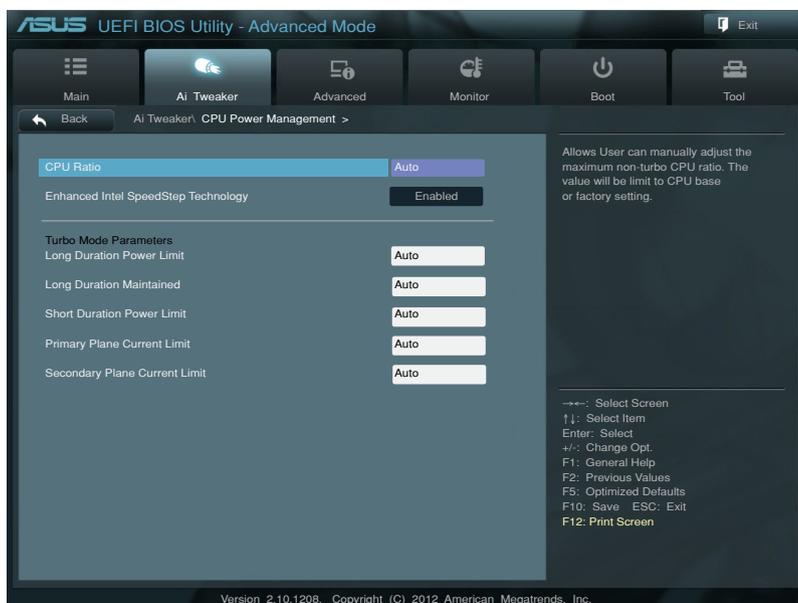
DRAM Read Additional Swizzle

設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

DRAM Write Additional Swizzle

設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

CPU Power Management



CPU Ratio [Auto]

本項目用來手動調整 non-turbo 處理器倍頻的最大值，請使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。設定值會根據安裝的處理器而有所不同。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本功能用來啟動或關閉 Intel EIST 技術 (Enhanced Intel[®] SpeedStep Technology)。

[Disabled] 關閉這項功能。

[Enabled] 啟動 Intel EIST 技術使系統自動調整處理器電壓與頻率以減少耗電量幫助散熱。

Turbo Mode Parameters

Long Duration Power Limit [Auto]

本項目用來限制 long duration power 的 turbo 比值。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。

Long Duration Maintained [Auto]

本項目用來維持 long duration power 的 turbo 比值。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。

Short Duration Power Limit [Auto]

本項目用來限制 long duration power 的 turbo 比值。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。

Primary Plane Current Limit [Auto]

處理器核心可以接受任何時間的最大瞬間電流。數值以 0.125A 為間隔，請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。

Secondary Plane Current Limit [Auto]

內建顯示器核心可以接受任何時間的最大瞬間電流。數值以 0.125A 為間隔，請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。

DIGI+ Power Control



CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根據 Intel 所訂立之 VRM 規格，其設定值將影響 CPU 電壓。CPU 運作電壓將依 CPU 的負載呈比例性遞減，當您將此項目的設定值設定越高時，將可提高電壓值與超頻能力，但會增加 CPU 及 VRM 的溫度。

本項目可以讓您使用以下的百分比調整電壓範圍以提升系統效能：0% (Regular)、25% (Medium)、50% (High)、75% (Ultra High)、100% (Extreme)。設定值有：[Auto] [Regular] [Medium] [High] [Ultra High] [Extreme]。



實際提昇的效能將視 CPU 型號而異。

CPU Voltage Frequency [Auto]

切換頻率將影響 VRM 輸出電壓的暫態響應和元件的散熱性。設定較高的頻率可獲得較快的電壓暫態響應。設定值有：[Auto] [Manual]。



當切換為 Manual 模式時請勿將散熱系統移除，且散熱環境需受到監控。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

本項目只有在 VRM Frequency 項目設定為 [Auto] 時才會出現，本項目可讓您啟動 Spread Spectrum 項目以增加系統穩定性。

CPU Power Phase Control [Auto]

本項目用來依照 CPU 的需求控制電源相數。設定值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Manual Adjustment]。



當切換為 Extreme 和 Manual Adjustment 模式時請勿將散熱系統移除，且散熱環境需受到監控。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

DIGI+ VRM Duty control 用來調整每個元件相數的電流與散熱環境。

[T.Probe] 維持各相散熱平衡。

[Extreme] 維持各相電流平衡。

CPU Current Capability [100%]

本項目用來設定總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。設定值有：[100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



當系統超頻，或是在較高負載的 CPU 要獲得額外的電力支援時，請選擇較高的數值。

CPU Power Thermal Control [130]

較高的溫度帶給 CPU 電力更大的散熱範圍，並擴展超頻容忍度來增加超頻的潛力。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，變更的範圍從 130 至 151。



請勿將散熱系統移除，且散熱環境需受到監控。

CPU Power Response Control [Auto]

DIGI+ VRM 控制器提供處理器更快、更精準的電力響應比例，選擇較高的數值可獲得更高的超頻效能。設定值有：[Auto] [Regular: 100%] [Medium: 150%] [Fast: 200%] [Ultra Fast: 250%]。



實際提昇的效能將視 CPU 設定而異。

iGPU Load-line Calibration [Auto]

本項目用來設定 iGPU Load-line Calibration。設定值有：[Auto] [Regular] [High] [Extreme]。

iGPU Current Capability [100%]

本項目用來設定 iGPU Current Capability。設定值有：[100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



更改 DIGI+ VRM 相關數值時請勿將散熱系統移除，且散熱環境需受到監控。



以下的項目請使用鍵盤上的數字鍵來輸入想要的數值，然後按下 <Enter> 鍵，您也可以使用鍵盤上的 <+> 與 <-> 鍵來調整數值。若要還原預設值，請使用鍵盤輸入 [auto]，然後按下 <Enter> 鍵。

DRAM Current Capability [100%]

較高的數值提供更大的總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。設定值有：[100%] [110%] [120%] [130%]。

DRAM Voltage Frequency [Auto]

本項目用來調整記憶體切換頻率。指派固定的高記憶體頻率來增加超頻的範圍，或低記憶體頻率以獲得較佳的系統穩定度。設定值有：[Auto] [Manual]。

DRAM Power Phase Control [Auto]

- [Auto] 設定自動模式。
- [Optimized] 設定華碩最佳化相數調整設定檔。
- [Extreme] 設定全相數模式。

DRAM Power Thermal Control [110]

較高的溫度帶給記憶體電力更大的散熱範圍，並擴展超頻容忍度來增加超頻的潛力。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，變更的範圍從 110 至 131。



請勿將散熱系統移除，且散熱環境需受到監控。

CPU Voltage [Offset Mode]

- [Manual Mode] 設定固定的 CPU 電壓值。
- [Offset Mode] 設定 Offset 的電壓值。

Offset Mode Sign [+]

本項目只有在 CPU Voltage 設定為 [Offset Mode] 時才會出現。

- [+] 增加數值。
- [-] 減少數值。

CPU Offset Voltage [Auto]

本項目只有在 CPU Voltage 設定為 [Offset Mode] 時才會出現，用來設定 Offset 的電壓值。設定值為以 0.005V 為間隔，變更的範圍從 0.005V 至 0.635V。

CPU Manual Voltage [Auto]

本項目只有在 CPU Voltage 設定為 [Manual Mode] 時才會出現，用來設定固定的 CPU 電壓值。設定值為以 0.005V 為間隔，變更的範圍從 0.800V 至 1.990V。



在您設定 CPU 的核心電壓前，請先詳閱您所安裝之 CPU 的相關技術文件，設定過高的核心電壓值可能對 CPU 造成損害；設定過低的電壓值可能會造成系統不穩定。

DRAM Voltage [Auto]

本項目可讓您設定 DRAM 電壓。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 1.20V 至 2.20V。



根據 Intel 處理器規格，記憶體電壓若是超過 1.65V 可能會對 CPU 造成永久損壞，建議您安裝電壓低於 1.65V 的記憶體以保護 CPU。

VCCSA Voltage [Auto]

本項目用來設定 VCCSA 電壓。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.80V 至 1.70V。

CPU PLL Voltage [Auto]

本項目用來設定 CPU 及 PCH PLL 電壓。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 1.20V 至 2.20V。

PCH Voltage [Auto]

本項目用來設定 Platform Controller Hub 電壓。設定值為以 0.01V 為間隔，變更的範圍從 0.80V 至 1.70V。



- CPU PLL Voltage、CPU Manual Voltage、CPU Offset Voltage、iGPU Manual Voltage、iGPU Offset Voltage、DRAM Voltage、VCCSA Voltage、VCCIO Voltage 和 PCH Voltage 將以不同顏色標示，代表高電壓設定下的危險程度。請參考下頁表格的說明。
- 系統可能需要一個更佳的冷卻系統（如水冷式散熱系統）以在高電壓設定下維持運作的穩定。

	黑色	黃色	粉紅色	紅色
CPU Manual Voltage	0.8V - 1.22V	1.225V - 1.280V	1.285V - 1.335V	1.340V - 1.990V
CPU Offset Voltage	0.005V - 0.060V	0.065V - 0.120V	0.125V - 0.175V	0.180V - 0.635V
iGPU Offset Voltage	0.005V - 0.035V	0.04V - 0.065V	0.07V - 0.1V	0.105V - 0.635V
DRAM Voltage	1.20000V - 1.57500V	1.58125V - 1.65000V	1.65625V - 1.72500V	1.73125V - 2.20000V
VCCSA Voltage	0.80000V - 1.10000V	1.10625V - 1.15000V	1.15625V - 1.20625V	1.21250V - 1.70000V
CPU PLL Voltage	1.20000V - 1.88750V	1.89375V - 1.97500V	1.98125V - 2.06875V	2.07500V - 2.20000V
PCH Voltage	0.80000V - 1.10000V	1.11000V - 1.15000V	1.16000V - 1.20000V	1.21000V - 1.70000V

DRAM DATA REF Voltage on CHA/B [Auto]

本項目可讓您設定在 A/B 通道的 DRAM DATA 參考電壓。設定值為以 0.005x 為間隔，變更的範圍從 0.395x 至 0.630x。不同比率將可提升 DRAM 的超頻效能。

DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B [Auto]

本項目可讓您設定在 A/B 通道的 DRAM 控制參考電壓。設定值為以 0.005x 為間隔，變更的範圍從 0.395x 至 0.630x。不同比率將可提升 DRAM 的超頻效能。

CPU Spread Spectrum [Auto]

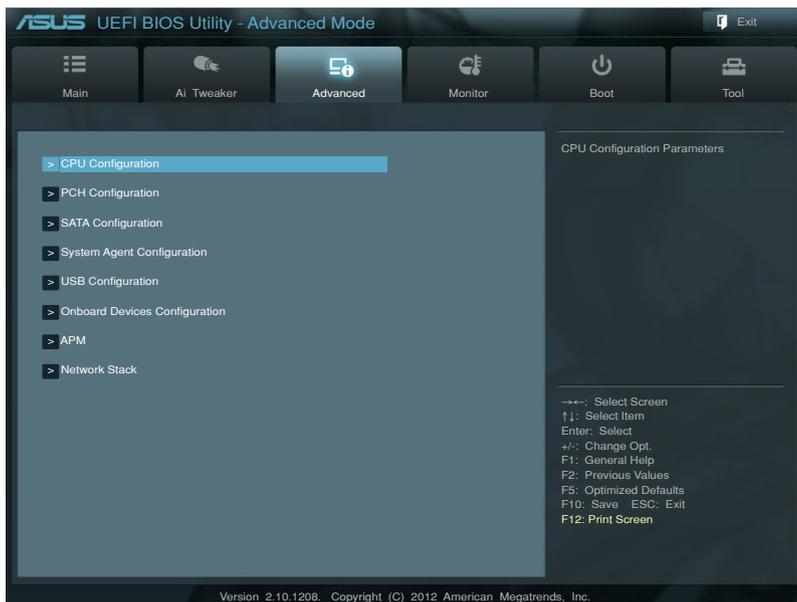
- [Auto] 自動調整設定值。
- [Disabled] 提升 BCLK 的超頻能力。
- [Enabled] 由 EMI 控制。

3.5 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。



3.5.1 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



以下畫面所顯示項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。



將捲軸往下捲動來顯示以下項目：



Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] 啟動 CPU 散熱監控功能幫助散熱。

[Disabled] 關閉 CPU 散熱監控功能。

Hyper-threading [Enabled]

Intel 超執行緒技術 (Intel® Hyper-Threading Technology) 能讓單顆處理器同時擁有兩條執行緒以處理資料。

[Enabled] 啟動 Intel 超執行緒技術。

[Disabled] 關閉 Intel 超執行緒技術。

Active Processor Cores [All]

本項目可以讓您設定在每個處理封包中啟用的處理器核心數量。設定值有：[All] 或依照處理器的規格。

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled] 本項目可以讓系統無處理器 CPUID 功能支援時亦可正常啟動。

[Disabled] 關閉此功能。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] 啟動 No-Execution Page Protection 技術。

[Disabled] 強迫 XD 功能總是降低至 0。

Intel Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] 啟動 Intel 虛擬技術 (Virtualization Technology) 讓硬體平台可以同時執行多個作業系統，將一個系統平台虛擬為多個系統。

[Disabled] 關閉此功能。

Hardware Prefetcher [Enabled]

[Enabled] 本項目可以讓硬體平台獨立和同步運作多重作業系統。

[Disabled] 關閉此功能。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled] 本項目可以讓硬體平台執行 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。

[Disabled] 關閉此功能。

CPU Power Management Configuration

本項目用來管理與設定 CPU 電力。

CPU Ratio [Auto]

本項目用來設定 CPU 核心時脈與前側匯流排頻率的比值。請使用 <+> 或 <-> 按鍵來調整。設定值會隨著所安裝的處理器而有不同。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 Intel EIST 技術 (Enhanced Intel[®] SpeedStep Technology)。

[Disabled] 處理器會以預設速度運作。

[Enabled] 處理器的速度則由作業系統控制。

CPU C1E [Auto]

[Enabled] 啟動 Enhanced Halt State 支援功能。

[Disabled] 關閉此功能。

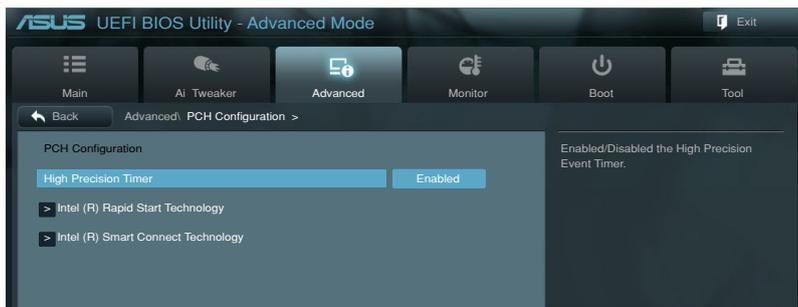
CPU C3 Report [Auto]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C3 報告給作業系統。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

CPU C6 Report [Auto]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C6 報告給作業系統。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

3.5.2 PCH 設定 (PCH Configuration)



High Precision Timer [Enabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 High Precision Event Timer 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Intel(R) Rapid Start Technology [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 Intel Rapid Start Technology 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Intel (R) Rapid Start Technology [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下四個項目只有在 Intel(R) Rapid Start Technology 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

本項目用來啟動系統的即時鐘 (RTC) 喚醒功能。設定值有：[Disable] [Enable]。

Entry After [Immediately]

本項目用來設定系統的即時鐘 (RTC) 喚醒功能。設定值有：[Immediately] [1 minute] [2 minutes] [5 minutes] [10 minutes] [15 minutes] [30 minutes] [1 hour] [2 hours]。

Active Page Threshold Support [Enabled]

本功能支援在小容量分割磁區中的 Intel® Rapid Start Technology 技術。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Active Memory Threshold [0]

輸入另一個分割磁區的容量大小，若要使用 RST，請確認快取磁區的容量大於整個記憶體的容量。當設定為 [0]，系統會自動檢查分割磁區的容量是否足夠 S3 entry (喚醒時間登入) 使用。

Intel Smart Connect Technology [Disabled]

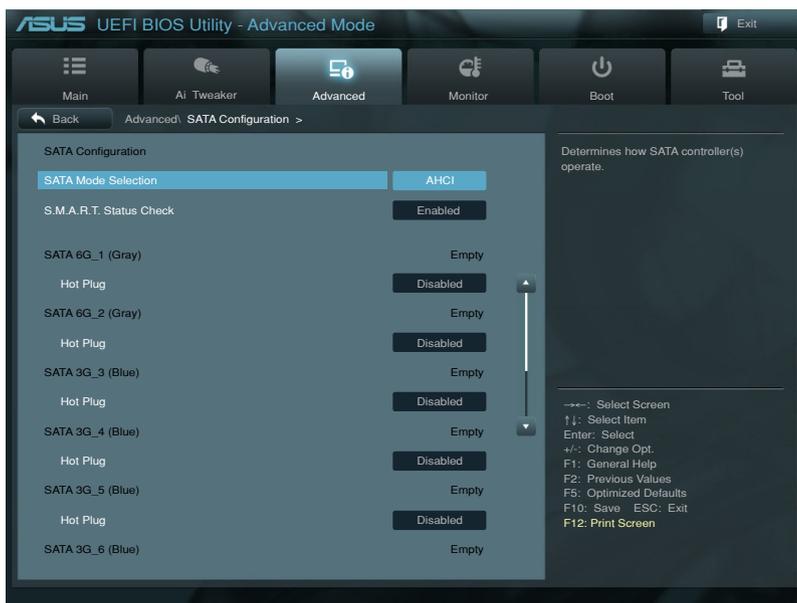
本項目用來啟動或關閉 Intel Smart Connect Technology 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

ISCT Configuration [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 ISCT 設定功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

3.5.3 SATA 裝置設定 (SATA Configuration)

當您進入 BIOS 設定程式時，BIOS 設定程式將自動偵測已安裝的 SATA 裝置。當未偵測到 SATA 裝置時將顯示 **Not Present**。



將捲軸往下捲動來顯示以下項目：



3.5.4 系統代理設定 (System Agent Configuration)



Memory Remap Feature [Disabled]

本項目用來啟動或關閉在總實體記憶體上重疊的 PCI 記憶體的偵測功能。當您安裝 64-bit 作業系統時，請將本項目設為 [Enabled]。

[Enabled] 啟動這項功能。

[Disabled] 關閉本功能。

Graphics Configuration [Auto]

本項目用來選擇 iGPU 優先使用的顯示裝置，以及 PCIe 顯示裝置。

Primary Display [Auto]

本項目用來選擇以 iGPU 或 PCIe 顯示裝置作為優先使用的顯示裝置。設定值有：[Auto] [IGFX] [PEG]。設定值有：[32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M] [320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M] [1024M]。

iGPU Memory [64M]

本項目用來分配固定數量的系統記憶體作為繪圖記憶體之用。

Render Standby [Enabled]

透過內部繪圖裝置啟動或關閉支援 Render Standby 功能，減少閒置時 iGPU 的電力消耗。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

iGPU Multi-Monitor [Disabled]

本項目用來啟動 iGPU Multi-Monitor 功能。若要支援 Lucid Virtu MVP 功能，將本項目設定為 [Enabled]，藉以同時授權給整合式與獨立顯示裝置。iGPU 共享系統記憶體固定為 64MB。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

NB PCIe Configuration

本項目用來設定 NB PCI Express 設定值。

PCIEX16_1 Link Speed [Auto]

本項目用來設定 PCIEX16_1 速度。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]。

PCIEX16_2 Link Speed [Auto]

本項目用來設定 PCIEX16_2 速度。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]。

3.5.5 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。



在 **USB Devices** 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 **None**。

Legacy USB Support [Enabled]

[Disabled] 關閉本功能。

[Enabled] 啟動在一般傳統作業系統中支援 USB 裝置功能。

[Auto] 系統可以在開機時使自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器；反之則不會啟動。

Legacy USB3.0 Support [Enabled]

[Enabled] 啟動在一般傳統作業系統中支援 USB 3.0 裝置功能。

[Disabled] 關閉本功能。

Intel xHCI Mode [Smart Auto]

[Auto] 啟動 xHCI 控制器的運作。

[Smart Auto] 在開機時維持前一次 xHCI 控制器的運作狀態。

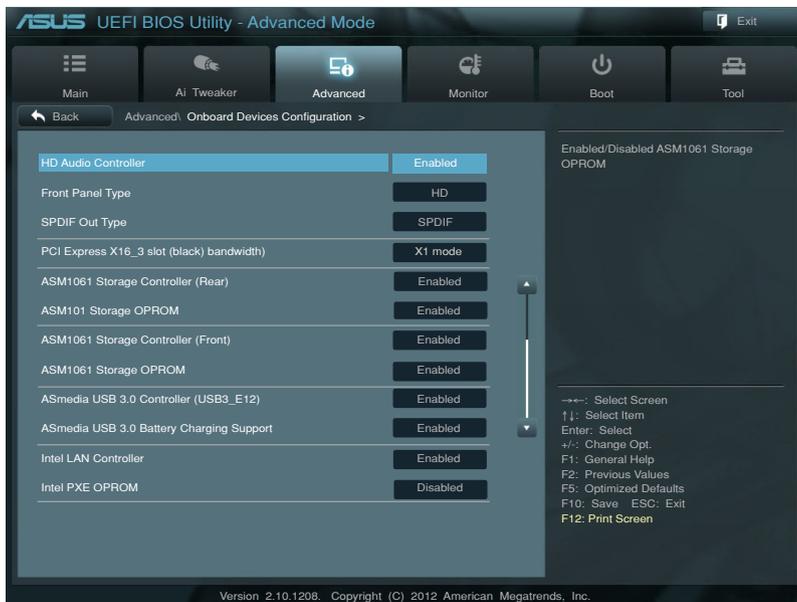
[Disabled] 關閉本功能。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] 啟動支援沒有 EHCI hand-off 功能的作業系統。

[Disabled] 關閉本功能。

3.5.6 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)



HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動高傳真音效控制器。

[Disabled] 關閉這個控制器。



以下選項只有在 HD Audio Controller 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Front Panel Type [HD]

本項目可以讓您依照前面板音效連接埠的支援功能，將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為 legacy AC' 97 或是高傳真音效。

[HD] 將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為高傳真音效。

[AC97] 將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為 legacy AC' 97。

SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] 設定為 SPDIF 輸出。

[HDMI] 設定為 HDMI 輸出。

PCI Express X16_3 Slot (Black) [X1 mode]

[X1 mode] PCIeX16_3 插槽以 X1 模式執行。

[X4 mode] PCIeX16_3 插槽以 X4 模式執行。



啟動 X4 mode 時，PCIe x1_1、PCIe x1_2 與 PCIe x1_3 則會關閉。

ASM1061 Storage Controller Front/Rear [Enabled]

本項目用來啟動或關閉選擇 ASM1061 儲存控制器。

[Disabled] 關閉此控制器。

[Enabled] 啟動這個控制器。

ASM1061 Storage OPROM [Enabled]

本項目只有在前一項目設定為 [Enabled] 時才會出現。本項目可讓您開啟或關閉 ASM1061 儲存控制器的 OptionRom。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

ASmedia USB 3.0 Controller (USB3_E12) [Enabled]

[Enabled] 啟動 USB 3.0 控制器。

[Disabled] 關閉此控制器。

ASmedia USB 3.0 Battery Charging Support [Disabled]

[Enabled] 啟動支援 Asmedia USB 3.0 快速電池充電功能，讓 USB 3.0 裝置可以符合 BC 1.1 規範。

[Disabled] 關閉支援電池充電功能。

Intel LAN Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動 Intel 網路控制器。

[Disabled] 關閉此控制器。

Intel PXE OPROM [Disabled]

本項目只有在前一項目設定為 [Enabled] 時才會出現。本項目可讓您開啟或關閉 Intel 網路控制器的 PXE OptionRom。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

3.5.7 進階電源管理設定 (APM Configuration)



ErP Ready [Disabled]

在 S5 休眠模式下關閉某些電源，減少待機模式下電力的流失，以符合歐盟能源使用產品 (Energy Related Product) 的規範。網路喚醒功能 (WOL)、USB 喚醒功能、音效，及主機板上 LED 指示燈的電源將會關閉，您可能無法使用網路功能、USB 喚醒功能及音效提醒等。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] 系統在電源中斷之後重新開啟。

[Power Off] 系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。

[Last State] 將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。

Power On By PCIE/PCI [Disabled]

[Disabled] 關閉 PCIE/PCI 裝置的喚醒功能。

[Enabled] 啟動 PCIE/PCI 裝置的喚醒功能。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能。

[Enabled] 當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。

3.5.8 網路協定堆疊 (Network Stack)



Network Stack [Disable Link]

本項目用來啟動或關閉 UEFI 網路協定堆疊 (network stack) 功能。設定值有：[Disable Link] [Enable]。



以下選項只有在 **Network Stack** 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Ipv4 PXE Support [Enable]

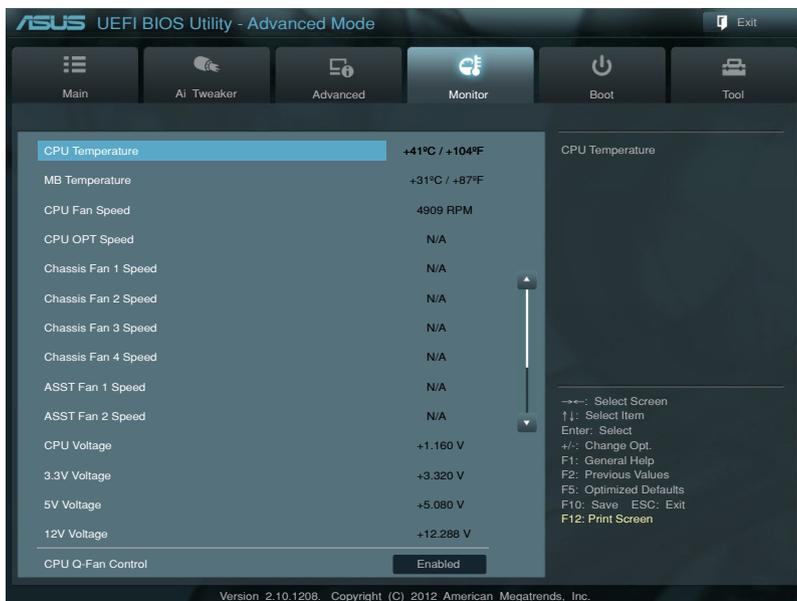
設定值有：[Disable Link] [Enable]。

Ipv6 PXE Support [Enable]

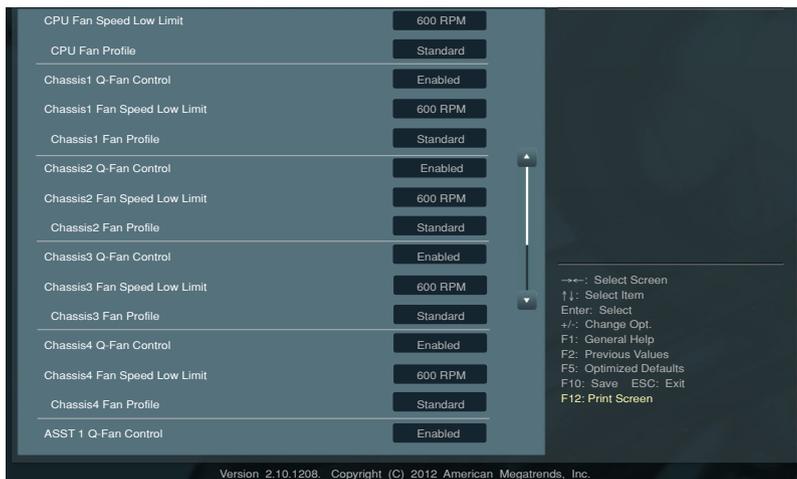
設定值有：[Disable Link] [Enable]。

3.6 監控選單 (Monitor menu)

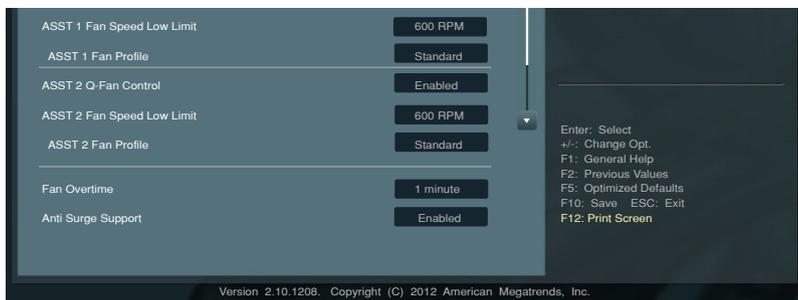
監控選單可讓您檢視系統溫度/電力狀況，並且對風扇做進階設定。



將捲軸往下捲動來顯示以下項目：



將捲軸往下捲動來顯示以下項目：



CPU Temperature/MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主機板具備了中央處理器以及主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板與處理器的溫度。若是您不想偵測這個項目，請選擇 **Ignore**。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

CPU OPT Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Chassis Fan 1//2/3/4 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Assistant Fan 1/2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。如果風扇並未連接至主機板，本項目會顯示 **N/A**。若是您不想偵測這個項目，請選擇 **Ignore**。

CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓單位，以及穩定的電流供應。若是您不想偵測這些項目，請選擇 **Ignore**。

CPU Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] 關閉 CPU Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 啟動 CPU Q-Fan 控制功能。

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

本項目只有在 CPU Q-Fan Control 設定為 [Enabled] 時才會出現。本項目可以讓您設定 CPU Q-Fan Control 的功能處及理器風扇速度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

CPU Fan Profile [Standard]

本項目只有在 CPU Q-Fan Control 設定為 [Enabled] 時才會出現，用來設定處理器風扇適當的效能。

[Standard] 設定為 [Standard] 讓處理器風扇依據處理器的溫度自動調整。

[Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。

[Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得處理器風扇的最大轉速。

[Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下的項目只有當您將 **CPU Fan Profile** 設為 [Manual] 時才會出現。

CPU Upper Temperature [70]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的數值。數值的變更範圍由 40°C 至 90°C。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。當處理器溫度達最大值時，處理器風扇將以最大工作週期運作。

CPU Lower Temperature [20]

顯示處理器溫度的最小值。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。當處理器溫度低於 40°C 時，處理器風扇將以最小工作週期運作。

Chassis 1/2/3/4 Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] 關閉機殼 Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 啟動機殼 Q-Fan 控制功能。

Chassis 1/2/3/4 Fan Speed Low Limit [600 RPM]

本項目只有在 **Chassis Q-Fan Control** 設定為 [Enabled] 時才會出現。本項目可以讓您設定 CPU Q-Fan Control 的功能及機殼風扇速度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

Chassis 1/2/3/4 Fan Profile [Standard]

本項目只有在 **Chassis Q-Fan Control** 設定為 [Enabled] 時才會出現，用來設定機殼風扇適當的效能。

[Standard] 設定為 [Standard] 讓機殼風扇依據處理器的溫度自動調整。

[Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。

[Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得機殼風扇的最大轉速。

[Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下的項目只有在 **Chassis 1/2/3/4 Fan Profile** 設為 [Manual] 時才會出現。

Chassis 1/2/3/4 Upper Temperature [70]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼溫度的數值。數值的變更範圍由 40°C 至 90°C。

Chassis 1/2/3/4 Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。當機殼溫度達最大值時，機殼風扇將以最大工作週期運作。

Chassis 1/2/3/4 Lower Temperature [40]

顯示機殼溫度的最小值。

CPU 1/2/3/4 Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。當機殼溫度低於 40°C 時，機殼風扇將以最小工作週期運作。

ASST 1/2 Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] 啟動輔助 Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 關閉這項功能。

Assistant 1/2 Fan Speed Low Limit [600 RPM]

本項目只有在 ASST 1/2 Q-Fan Control 設定為 [Enabled] 時才會出現，用來關閉或設定機殼風扇警示速度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

ASST 1/2 Fan Profile [Standard]

本項目只有在 ASST 1/2 Q-Fan Control 設定為 [Enabled] 時才會出現，用來設定輔助風扇適當的效能等級。

[Standard] 設定為 [Standard] 讓輔助風扇依據處理器的溫度自動調整。

[Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。

[Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得輔助風扇的最大轉速。

[Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。

[Fan-off] 當主機板降低至特定溫度，輔助風扇將以 0% 工作週期運作。



以下的項目只有在 ASST 1/2 Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

ASST 1/2 Upper Temperature [70]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整 assistant/PCH 風扇溫度的數值。數值的變更範圍由 40°C 至 90°C。

ASST 1/2 Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整 assistant/PCH 風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 60% 至 100%。當 assistant/PCH 溫度達 95°C 時，風扇將以最大工作週期運作。

ASST 1/2 Lower Temperature [40]

顯示 assistant/PCH 溫度的最小值。

ASST 1/2 Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整 assistant/PCH 風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 60% 至 100%。當 assistant/PCH 溫度低於 40°C 時，扇將以最小工作週期運作。

Allow Fan Stop [Disable]

當主機板溫度降至特定溫度，輔助風扇將以 0% 工作週期運作。設定值有：[Disable] [Enable]。

Fan Overtime [1 minute]

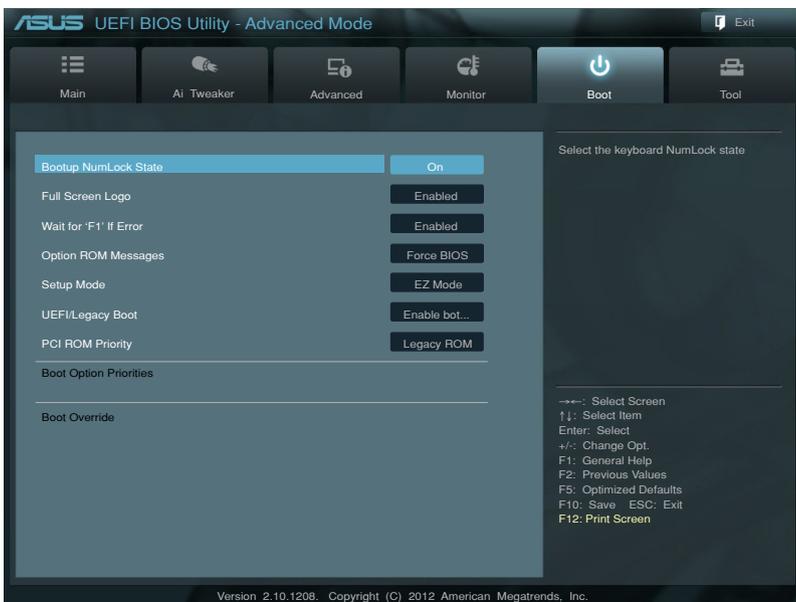
本項目用來延長風扇的在關機後的運轉時間，以加速廢熱的消散。設定值有：[Disable] [1 minute] [2 minutes] [3 minutes] [5 minutes] [10 minutes]。

Anti Surge Support [Enabled]

本功能可以讓您開啟或關閉 Anti Surge 功能來提供 UVP 或 OVP 防護。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.7 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。



Bootup NumLock State [On]

[Off] 設定開機時 NumLock 鍵自動關閉。

[On] 設定開機時 NumLock 鍵自動開啟。

Full Screen Logo [Enabled]

[Disabled] 關閉全螢幕個人化開機畫面功能。

[Enabled] 啟動全螢幕個人化開機畫面功能。



如果您欲使用華碩 MyLogo2™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

[Disabled] 關閉本功能。

[Enabled] 系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 <F1> 鍵確認才會繼續進行開機程序。

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] 選購裝置韌體程式訊息會強制在開機顯示。

[Keep Current] 選購裝置韌體程式訊息只有在該程式供應商設定為顯示時，才會在開機時顯示。

Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode] 將 Advanced Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

[EZ Mode] 將 EZ Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

UEFI/Legacy Boot [Enable both UEFI and Legacy]

[Enable both UEFI and Legacy] 啟動 UEFI 與傳統開機功能。

[Disable UEFI] 啟動傳統開機功能，並關閉 UEFI 開機功能。

[Disable Legacy] 啟動 UEFI 開機功能，並關閉傳統開機功能。

PCI ROM Priority [Legacy ROM]

[Legacy ROM] 啟動 Legacy ROM。

[EFI Compatible ROM] 啟動 UEFI 相容 ROM。

Boot Option Priorities

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序，而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。



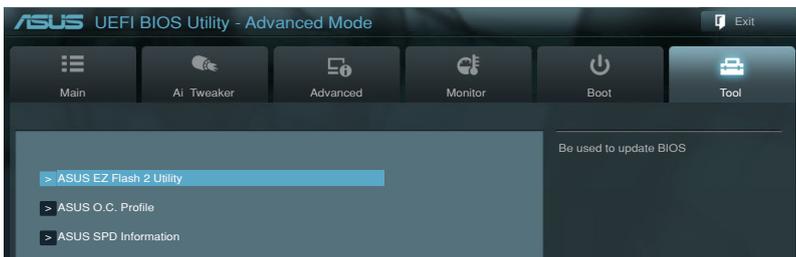
- 開機時您可以在 ASUS Logo 出現時按下 <F8> 選擇啟動裝置。
- 欲進入 Windows 安全模式時，請在 ASUS Logo 出現時按下 <F5>，或是在開機自我檢測 (POST) 時按下 <F8>。

Boot Override

本項目將顯示可使用的裝置，裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。點選任一裝置可將該裝置設定為開機裝置。

3.8 工具選單 (Tools menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。



3.8.1 ASUS EZ Flash 2

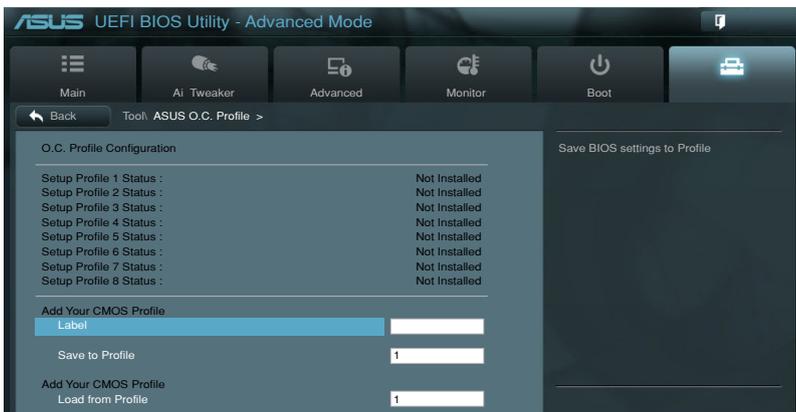
本項目可以讓您啟動華碩 EZ Flash 2 程式，按下 <Enter> 會出現再次確認的視窗，請使用左右鍵選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 確認。



請參考 3.10.2 華碩 EZ Flash 2 的說明。

3.8.2 ASUS O.C. Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。



若您尚未儲存新的 BIOS 檔案時，Setup Profile Status 項目將顯示為 Not Installed。

Label

本項目用來輸入設定檔的標籤。

Save to Profile

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，請輸入您的檔案名稱，然後按下 <Enter> 鍵，接著選擇 **Yes**。

Load from Profile

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。請按下 <Enter> 鍵並選擇 **Yes** 來載入檔案。



- 當進行 BIOS 升級時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗。
- 建議您只在相同的記憶體/處理器設定與相同的 BIOS 版本狀態下，更新 BIOS 程式。

3.8.3 ASUS SPD Information

本選單顯示記憶體插槽的相關資訊。

ASUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool

Back | Tool | ASUS SPD Information >

DIMM Slot # [DIMM_A2] DIMM Slot number

Manufacturer	Samsung	
Module Size	1024 MBytes	
Maximum Bandwidth	1333 Mhz	
Part Number	M391B2873DZ1-CH9	
Serial Number	060369f9	
Product Week/Year	50/2011	
SPD Ext.		

JEDEC ID	JEDEC	
Frequency(Mhz)	1333	1600
Voltage (V)	1.500	1.650
CAS# Latency (tCL)	9	9
RAS# to CAS# (tRCD)	9	9
RAS# Precharge(tRP)	9	9
tRAS	24	27
tRC	33	36
tWR	10	12
tRPD	4	5
tRFC	74	88
tWTR	5	6
tRTP	5	6
tFAW	20	24

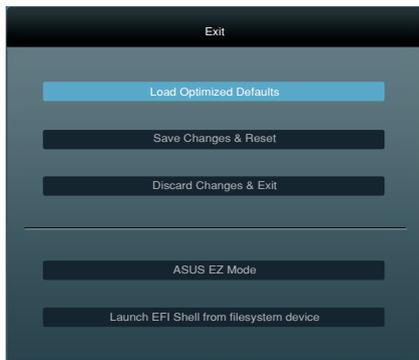
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

DIMM Slot # [DIMM_A2]

本項目用來查看記憶體插槽的相關資訊。設定值有：[Slot 1] [Slot 2] [Slot 3] [Slot 4]。

3.9 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。你也可以由 Exit 選單進入 EZ Mode。



Load Optimized Defaults

本項目可讓您載入 BIOS 程式設定選單中每個參數的預設值。當您選擇本項目或按下 <F5>，便會出現一個確認對話視窗，選擇 **Yes** 以載入預設值。

Save Changes & Reset

當您完成對 BIOS 設定程式所做的變更後，請選擇本項目或按下 <F10>，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以儲存設定並離開 BIOS 設定程式。

Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更，並回復原先儲存的設定。在選擇本項目或按下 <Esc> 鍵後，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以放棄任何設定並載入原先儲存的設定，同時離開 BIOS 設定程式。

ASUS EZ Mode

選擇本項目可進入 EZ Mode 選單。

Launch UEFI Shell from filesystem device

本項目可以讓您由含有資料系統的裝置中啟動 UEFI Shell (shellx64.UEFI)。

3.10 更新 BIOS 程式

華碩網站上提供有最新的 BIOS 程式，可以強化系統的穩定度、相容性或執行效能，但是執行 BIOS 程式更新是具有潛在性風險的，若是使用現有版本的 BIOS 程式都沒有發生問題時，**請勿手動執行更新 BIOS 程式**。不適當的 BIOS 程式更新可能會導致系統開機失敗。若有需要，請使用以下各節的方法來更新您的 BIOS 程式。



請造訪華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 來下載本主機板最新的 BIOS 程式。

1. **ASUS Update**：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. **ASUS EZ Flash 2**：使用 USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. **ASUS CrashFree BIOS 3**：當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用 USB 隨身碟或主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。
4. **ASUS BIOS Updater**：在 DOS 環境下，使用主機板驅動程式與公用程式光碟與 USB 隨身碟來更新並備份 BIOS。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到 USB 隨身碟中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。請使用 **ASUS Update** 或 **ASUS BIOS Updater** 來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

3.10.1 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

- 儲存系統現有的 BIOS 程式。
- 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
- 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
- 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
- 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的連線方式連接到網際網路。

執行華碩線上更新程式

請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 **Tool > ASUS Update** 以執行華碩線上更新程式。



在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的視窗應用程式關閉。

使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

1. 由 ASUS Update 主選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下 Next 繼續。



2. 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路壅塞，或者您也可以選取畫面上的兩個核取方塊，由系統自行決定。



3. 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下 Next 繼續。



4. 您可以決定是否要更換在開機系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時的 BIOS 程式圖示，點選 Yes 進行更換，或是選擇 No 略過此步驟。
5. 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。



使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

1. 由 ASUS Update 主選單中選擇 Update BIOS from a file，然後按下 Next 繼續。



2. 在開啟 (Open) 的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，點選 開啟 (Open)，然後按下 Next 繼續。



3. 您可以決定是否要更換在開機系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時的 BIOS 程式圖示，點選 Yes 進行更換，或是選擇 No 略過此步驟。
4. 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程序。



- 本章節的畫面僅供參考，實際操作的畫面可能會因主機板型號而異。
- 請參考驅動程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。

3.10.2 華碩 EZ Flash 2

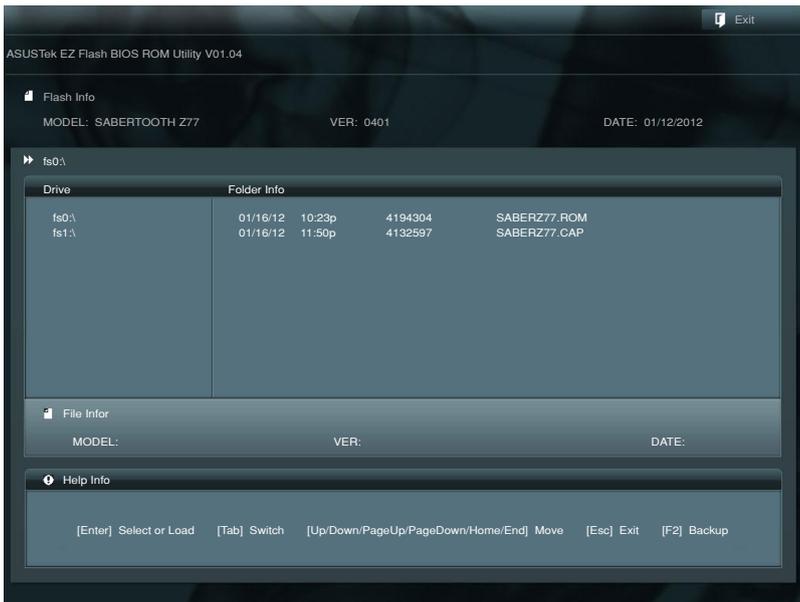
華碩 EZ Flash 2 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。



請至華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式檔案。

請依照以下步驟透過 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式：

1. 將儲存有最新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 進入 BIOS 設定程式的 **Advanced Mode**，選擇 **Tool > ASUS EZ Flash Utility**，接著請按下 <Enter> 鍵。



3. 請使用 <Tab> 鍵操控 **Drive** 區域。
4. 請利用上/下方向鍵找到存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟，接著請按下 <Enter> 鍵。
5. 請使用 <Tab> 鍵操控 **Folder Info** 區域。
6. 請利用上/下方向鍵找到 USB 隨身碟中最新的 BIOS 檔案，接著請按下 <Enter> 鍵開始 BIOS 更新作業。當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。



請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱 **3.9 離開 BIOS 程式** 一節中 **Load Optimized Defaults** 項目的詳細說明。

3.10.3 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式版本可能會比官方網站上的 BIOS 程式版本舊，若是想要使用更新的 BIOS 程式，請至 <http://support.asus.com> 網站下載，並儲存在可攜式儲存裝置中。

回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機，或是將含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 接著工具程式便會自動檢查光碟片或儲存裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入 ASUS EZ Flash 2 程式。
4. 系統需要您進入 BIOS 程式來回復 BIOS 設定，為了確保系統的相容性與穩定性，建議您按下 <F5> 按鍵來載入 BIOS 程式的預設值。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

3.10.4 華碩 BIOS Updater

華碩 BIOS Updater 讓您可以在 DOS 環境下更新 BIOS 程式，還可以用來複製現有的 BIOS 檔案，當您的 BIOS 程式在更新過程中失敗或中斷時，可以作為備份使用。



以下的程式畫面僅供參考，您實際操作的畫面可能會與手冊所示的畫面不盡相同。

更新 BIOS 之前

1. 準備本主機板的驅動程式與公用程式光碟，以及 FAT32/16 格式且單一磁區的 USB 隨身碟。
2. 造訪華碩網站 <http://support.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式與 BIOS Updater，然後儲存在 USB 隨身碟。



- DOS 環境下不支援 NTFS 格式，請勿將 BIOS 檔案與 BIOS Updater 儲存在 NTFS 格式的 USB 隨身碟。
- 請勿將 BIOS 程式儲存在磁碟片，以免磁碟片的容量不夠使用。

3. 將電腦關機，並移除連接所有的 SATA 硬體裝置（選購）。

DOS 環境下啟動系統

1. 將存有最新 BIOS 檔案與 BIOS Updater 的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 啟動電腦，當 ASUS 標識出現時，按下 <F8> 來顯示 **BIOS 開機裝置選擇選單**。將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機，然後選擇光碟機作為開機磁碟。



3. 當 **製作磁碟片** 選單出現時，透過按下項目號碼來選擇 **FreeDOS command prompt** 項目。
4. 當 FreeDOS 出現時，輸入指令 `d:`，然後按下 <Enter>，將磁碟 C（光碟機）改為磁碟 D（USB 隨身碟）。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!  
C:\>d:  
D:\>
```

備份現有的 BIOS 檔案

請依照以下步驟備份 BIOS 檔案：



請確認 USB 隨身碟不是在寫入保護狀態，並且有足夠的容量可以儲存 BIOS 檔案。

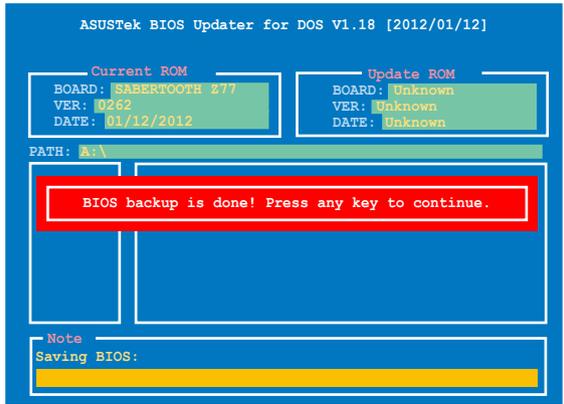
1. 當 FreeDOS 出現時，輸入指令 `bupdater /o[filename]`，然後按下 <Enter>。

```
D:\>bupdater /oOLDBIOS1.rom
```

主檔名 副檔名

在這裡所指的「filename」，使用者可以不超過八個位元的方式來命名這個主檔名，並以不超過三個位元的方式來命名副檔名。

2. 接著會出現 BIOS Updater 備份畫面來顯示備份過程，當備份完成時，按下任一按鍵回到 DOS 模式。



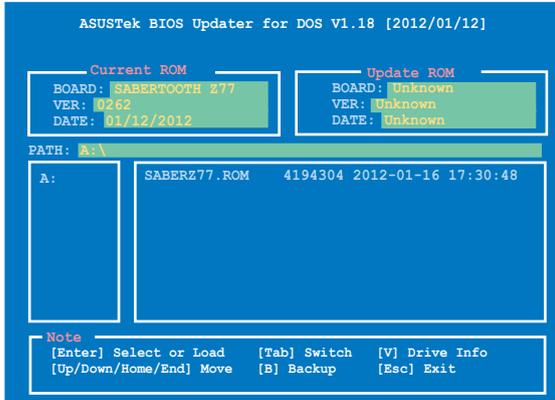
更新 BIOS 檔案

請依照以下步驟更新 BIOS 檔案：

1. 當 FreeDOS 出現時，輸入指令 `bupdater /pc /g`，然後按下 <Enter>。

```
D:\>bupdater /pc /g
```

2. 接著會出現如下圖所示的 BIOS Updater 畫面。



3. 按下 <Tab> 按鍵切換畫面，使用 <Up/Down/Home/End> 按鍵選擇 BIOS 檔案，然後按下 <Enter>，BIOS Updater 檢查所選的 BIOS 檔案後，會跳出確認更新的畫面。



4. 選擇 **Yes** 然後按下 <Enter>，當 BIOS 更新完成時，按下 <ESC> 退出 BIOS Updater 並重新啟動電腦。



請勿在 BIOS 進行更新時，執行關機或重新啟動電腦，以防止 BIOS 更新失敗。



- BIOS Updater 1.30 或更新的版本在更新 BIOS 之後會自動退出更新程式回到 DOS 模式。
- 請載入 BIOS 程式的預設值以確保系統的相容性與穩定度。在 **離開 BIOS 程式 (Exit menu) 選單** 選擇 **Load Optimized Defaults**。
- 在完成 BIOS 更新後，請確認將剛剛移除的 SATA 硬體裝置連接至 SATA 連接埠。

第四章

4.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft® Windows XP/64-bit XP/7/64-bit 7 作業系統 (OS, Operating System)。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級,是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。



- 由於主機板和周邊硬體裝置的選項設定繁多,本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。
- 在安裝驅動程式之前,請先確認您已經安裝 Windows® XP Service Pack 3 或更新版本的作業系統,來獲得更好的效能與系統穩定。

4.2 驅動程式及公用程式 DVD 光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式及公用程式 DVD 光碟包括了數個有用的軟體和公用程式,將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟的內容會不定時地更新,但不另行通知。如欲得知最新的訊息,請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

4.2.1 執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式 DVD 光碟,僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安裝通知」的功能,那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。

驅動程式選單顯示系統偵測到連接裝置可使用的驅動程式,請安裝適當的驅動程式來使用該裝置

製作磁片選單包含有可建立 RAID/AHCI 驅動程式磁片項目

手冊選單顯示本光碟所附的使用手冊,點選想要的項目來開啟使用手冊的資料夾

軟體選單顯示本主機板支援的應用程式與其他軟體

點選安裝各項驅動程式

點選連結資訊標籤頁顯示與華碩連結的資訊

點選圖示顯示 DVD/主機板資訊



如果歡迎視窗並未自動出現,那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

4.2.2 取得軟體使用手冊

您可在驅動程式 DVD 光碟中找到軟體使用手冊，請依照以下步驟來取得您需要的軟體使用手冊。

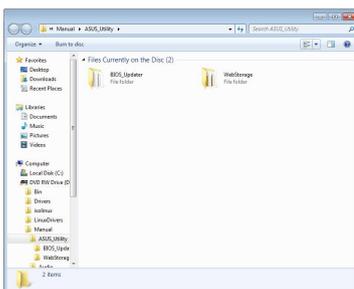


軟體使用手冊檔案為 PDF 格式，在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe® Acrobat® Reader 瀏覽軟體。

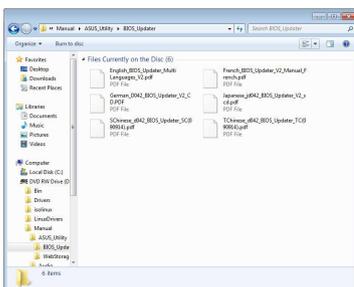
1. 點選 Manual (使用手冊)，由列表中選擇 ASUS Motherboard Utility Guide。



2. 進入 Manual 資料夾後，在您需要的使用手冊資料夾用滑鼠左鍵點二下。



3. 請由數個語言的使用手冊中選擇您需要的使用手冊。



本章節的圖示僅供參考，在驅動程式 DVD 光碟中所包含的軟體使用手冊，會依照您所購買的型號而有不同。



4.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。因此本節僅就新軟體提供詳盡的說明。

4.3.1 華碩 AI Suite II 程式

透過友善的使用者介面，華碩 AI Suite II 程式將所有的華碩獨家功能整合在一個軟體套件中，可以同時操控並執行各項功能及應用程式。

安裝華碩 AI Suite II 程式

請依照下列步驟將華碩 AI Suite II 程式安裝到您的電腦：

1. 將公用程式光碟放到光碟機中。接著若您的系統有開啟自動執行功能，則驅動程式安裝選單便會出現。
2. 點選公用程式標籤頁，接著點選 AI Suite II。
3. 請依照螢幕指示來完成安裝步驟。

執行華碩 AI Suite II 程式

安裝完華碩 AI Suite II 程式後，您可以隨時由 Windows 作業系統的桌面來執行 AI Suite II 程式。在執行程式後，華碩 AI Suite II 圖示便會顯示在 Windows 作業系統的工作列中。請點選此圖示來關閉或恢復應用程式。

請點選各程式圖示來執行各項功能及應用程式，以監控系統、更新 BIOS、顯示系統資訊或自訂華碩 AI Suite II 程式設定介面。



- Tool 選單中的應用程式依主機板型號而異。
- 本章節的畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。
- 請參考驅動程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。

4.3.2 華碩 TUF Thermal Radar 熱敏雷達

TUF 熱敏雷達程式可以即時監控主機板關鍵組件的溫度，自動調整風扇轉速以確保系統保持高度穩定避免過熱。該程式包括數個在主機板不同組件上的偵測器，可讓使用者各別監控。熱敏雷達程式會根據使用者為每個組件所選擇的參數自動計算理想的風扇轉速，讓所有組件不會過熱且持久耐用。

執行熱敏雷達程式

請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 Thermal Radar 圖示以執行熱敏雷達程式。



本章節的畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。

熱敏雷達程式主畫面



- 在偵測器位置圖上點選任何散熱偵測器以獲得所選偵測器的詳細資訊。
- 在熱敏雷達程式主畫面的右側點選 Temperature、Fan 或 Voltage 以檢視即時系統散熱、風扇與電壓資訊。

進行系統風扇設定

TUF 熱敏雷達程式提供簡單好用的風扇模式，根據不同區域的不同氣候狀況與您電腦的系統負載所造成的不同周遭溫度，調整 CPU 風扇、輔助風扇、PCH 風扇以及機殼風扇轉速。熱敏雷達程式還提供完全自訂風扇轉速控制，提供最彈性的風扇轉速控制以達到安靜涼爽的環境。

開啟預設風扇模式

請依照以下步驟開啟系統預設風扇模式：

1. 在熱敏雷達程式主畫面下方的功能選單中點選  或 。
2. 點選一個風扇進行設定。舉例來說，點選 CPU Fan。



3. 閱讀所選風扇的說明與注意事項。點選 **Setting**。



4. 在 **Profile Name** 下拉式選單中選擇一個風扇模式並點選 **Apply**。您也可以點選下方的 **CHA** 與 **ASST** 圖示設定其他系統風扇。

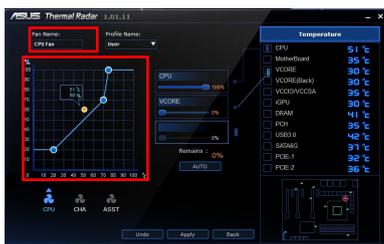


進行使用者自訂風扇設定

您可以自訂風扇轉速以符合不同運算與環境需求。

請依照以下步驟快速自訂風扇轉速：

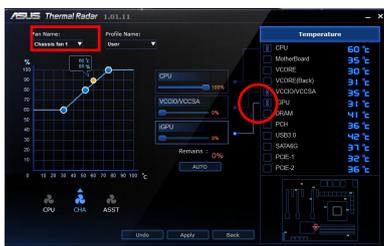
1. 在 **Profile Name** 下拉式選單中選擇 **User**。
2. 拖曳風扇轉速曲線上的控制箭頭以設定風扇轉速百分比。
3. 點選 **Apply** 套用設定。



您也可以指定監控特定系統組件，並讓熱敏雷達程式在所監控的系統組件達到某個溫度時，即時動態調整風扇轉速。

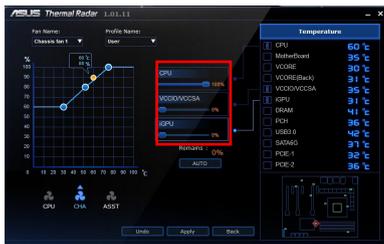
請依照以下步驟以進階選項自訂風扇轉速：

1. 在 **Profile Name** 下拉式選單中選擇 **User**。
2. 將迴紋針圖示拖曳至熱敏雷達程式視窗右側的系統組件清單中。您最多可以指定監控三個組件。

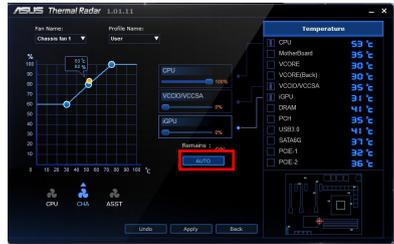


3. 在總和 100% 的設定下，調整每個您所選組件下方的滑桿然後點選 **Apply**。

舉例來說，您指定 60% 至主機板，20% 至 VCCORE 以及 20% 至 VCCSA 並點選 **Apply**，熱敏雷達程式會計算所選組件的全部溫度，自動設定所需的風扇轉速。



4. 如果您不確定如何選擇合適的組件進行監控以及調整的百分比，點選 **Auto** 並讓熱敏雷達程式為您決定建議設定。點選 **Apply** 使設定生效。

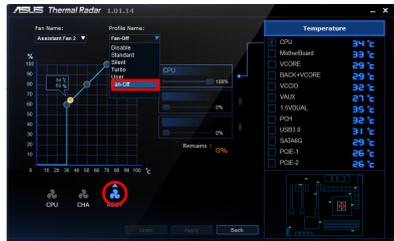


Fan-Off 模式設定

若選擇本功能，風扇會在溫度降至特定層級時自動關閉，在系統溫度上升時自動啟動。

請依照以下步驟進行設定：

1. 點選 **ASST** 然後從 **Fan Name** 下拉式選單選擇風扇。
2. 在 **Profile Name** 下拉式選單中點選 **Fan-Off**。
3. 點選 **Apply** 套用設定。



您也可以在使用者定義檔中點選 **Allow Fan Stop** 來啟動 Fan-Off 模式。



風扇加時設定

使用者可以自訂風扇在關機後或在待機模式時的運作時間來持續為主機板進行散熱。

請依照以下步驟快速設定風扇加時功能：

1. 點選 。
2. 拖曳 Fan Overtime 項目的調整桿。
3. 點選 Apply 套用設定，或是點選 Undo 取消變更。



- 最大風扇加時為 10 分鐘。
- 預設的風扇加時為 1 分鐘。
- 風扇加時功能僅能在輔助風扇上作用。



- 當 BIOS 程式中的 ErP 設定為啟動時，風扇加時功能則會關閉。
- 當系統關機後，二個輔助風扇 (ASST) 會以待機電力運作，請勿連接過多使用待機電力的裝置，否則可能會導致電力負荷過重。

4.3.3 華碩 TurboV EVO 程式

華碩 TurboV EVO 程式結合了 TurboV 這個性能強大的超頻工具，提供您手動調整處理器頻率及相關電壓，更提供了 **Auto Tuning** 功能，讓您輕鬆提升系統效能。請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 **Tool > TurboV EVO** 以執行華碩 TurboV EVO 程式。



請參考驅動程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。

華碩 TurboV 程式

華碩 TurboV 程式可讓您無需離開作業系統與重新開機，在 Windows® 作業系統環境下進行 BCLK 頻率、CPU 電壓、IMC 電壓及記憶體匯流排電壓超頻。



在調整處理器電壓設定前，請先參考處理器使用說明。設定過高的電壓可能會造成處理器的永久損害，而設定過低的電壓則可能會造成系統不穩定。



為求系統穩定，在華碩 TurboV 程式中的所有變更都不會儲存至 BIOS 設定中，亦不會在下一次開機時維持相同設定。請使用 **Save Profile (儲存模式)** 功能以儲存您的個人化超頻設定，並在 Windows 作業系統啟動之後手動載入設定模式。

The screenshot shows the ASUS TurboV EVO software interface. The main window is titled 'TurboV EVO' and contains several sections:

- Profile Section:** Includes a 'Save Profile' button and a table of settings: BCLK Frequency (65.5 MHz), CPU Voltage (1.085 V), and DDR Voltage (1.500 V).
- CPU Section:** Shows 'CPU Frequency' at 1604.8 MHz and 'CPU Usage' with a bar chart.
- Advanced Mode:** Includes 'CPU Ratio' and 'Select Core' (set to 4 cores).
- Bottom Bar:** Contains 'OS Default Settings', 'Undo', and 'Apply' buttons.

Annotations on the left side of the screenshot:

- 開啟儲存檔案目標設定 (Open save file target setting) - points to the 'Save Profile' button.
- 預設值 (Default value) - points to the '65.5' value in the BCLK Frequency row.
- 點選以顯示/隱藏設定項目 (Click to show/hide setting items) - points to the 'Advanced Mode' section.
- 將所有變更設定回復預設值 (Reset all changes to default) - points to the 'OS Default Settings' button.

Annotations on the right side of the screenshot:

- 將目前的設定儲存為新的檔案 (Save current settings as a new file) - points to the 'Save Profile' button.
- 電壓調整控制列 (Voltage adjustment control bar) - points to the voltage sliders.
- 不套用變更且回復原始設定 (Do not apply changes and restore original settings) - points to the 'Undo' button.
- 立即套用所有變更設定 (Apply all changes immediately) - points to the 'Apply' button.

進階設定選單

請點選 **Advanced Mode**，並進一步調整處理器/晶片電壓、DRAM 參考電壓與處理器倍頻的詳細設定選項。

Advanced mode 目標設定

預設值

將所有變更設定回復預設值

電壓調整控制列

不套用變更且回復原始設定

立即套用所有變更設定

處理器倍頻模式

本功能可讓您調整處理器倍頻。

1. 請點選 **CPU Ratio**。
2. 請點選 **ON** 以開啟處理器倍頻功能，系統將會要求您重新開機。
3. 重新開機後請執行華碩 TurboV EVO 程式，點選 **CPU Ratio**，請拖曳調整桿以增加或減少數值。
3. 請點選 **Apply** 套用設定。

CPU Ratio

調整桿

將所有變更設定回復預設值

不套用變更且回復原始設定 立即套用所有變更設定



- 在使用 TurboV 程式中的處理器倍頻功能之前，請將 BIOS 中的 **CPU Ratio Setting** 項目設為 [Auto]。請參考主機板使用手冊的說明。
- CPU Ratio 列顯示處理器的核心數值，將依您使用的處理器型號而異。

4.3.4 華碩 DIGI+ Power Control 程式

華碩 DIGI+ Power Control 程式讓您可以輕鬆的調整 VRM 電壓與頻率，確保性能與穩定性，同時提供最佳電源使用效能，使元件有更長的使用壽命與最小的電源流失。

請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 Tool > DIGI+ Power Control 以執行華碩 DIGI+ Power Control 程式。

請選擇 CPU Power 或 DRAM Power 進行電源相位設定。

CPU Power

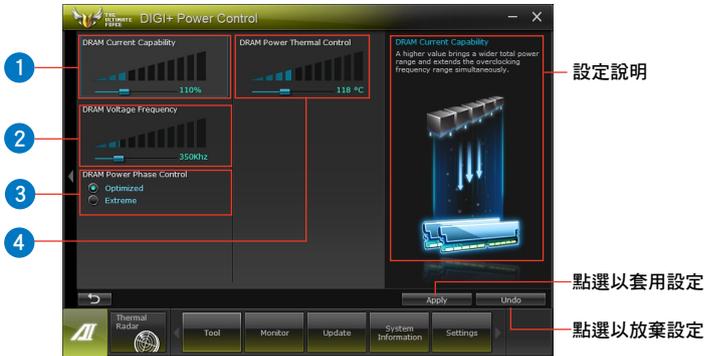


編號	功能
1	CPU Load-line Calibration 本項目用來調整電壓設定與控制系統溫度。當您將此項目的設定值設定越高時，將可提高電壓值與超頻能力，但會增加 CPU 及 VRM 的溫度。
2	CPU Current Capability CPU Current Capability 代表 VRM 可提供更高超頻所需的總電源量。此選項設定越高時，VRM 總電源傳輸範圍也越高。
3	CPU Voltage Frequency 切換頻率將影響 VRM 輸出電壓的暫態響應和元件的散熱性。設定較高的頻率可獲得較快的電壓暫態響應。
4	iGPU Load-line Calibration Load-line 是由 Intel VRM 規格所定義，並會影響 iGPU 的電壓值。iGPU 運作電壓會依照整合式繪圖處理器的負載來降低比例。設定較高的數值可以獲得較高的 iGPU 電壓與較佳的效能，但會減少 CPU 與 VRM 的散熱效能。
5	iGPU Current Capability 較高的數值提供更廣的 iGPU 總電力範圍，並同時擴展超頻頻率範圍來提升 iGPU 的效能。
6	CPU Power Phase Control 在系統高負載時，可增加電源相數以提升 VRM 輸出電壓的暫態響應並可得到更好的散熱效能。在系統低負載時，藉由減少電源相數可增加 VRM 電源效能。



編號	功能
7	CPU Power Thermal Control 較高的溫度提供更廣的 CPU 電力散熱範圍，並擴展超頻的容忍度來提升超頻的潛力。
8	CPU Power Response Control DIGI+ VRM 控制器提供 CPU 一個更快速且精確的電力回應率，選用較高的數值來執行極速超頻。
9	CPU Power Duty Control CPU Power Duty Control 可調整 VRM 各相電流及元件溫度。

DRAM Power



設定說明

點選以套用設定

點選以放棄設定

編號	功能
1	DRAM Current Capability 設定 DRAM Current Capability 較高數值可提供 DRAM 控制器更高超頻所需的總電源量。
2	DRAM Voltage Frequency 此項目可調整 DRAM 切換頻率使系統穩定或增加超頻範圍。
3	DRAM Power Phase Control 設定為 Extreme 以使用全相式模式提升系統效能，或是設定為 Optimized 以使用華碩最佳化相式調整模式增加 DRAM 電源效能。
4	DRAM Power Thermal Control 較高的溫度提供更廣的記憶體電力散熱範圍，並擴展超頻的容忍度來提升超頻的潛力。



- 實際表現效能將依使用的處理器與記憶體型號而異。
- 請勿將散熱系統移除，散熱情況應受到監控。

Smart DIGI+



編號	功能
1	35W 設定瓦數限制為 35W 來節省電力。
2	45W 設定瓦數限制為 45W 來節省電力。



設定指定的瓦數會減少總電力輸出至處理器，並在系統負載較重的時候影響系統效能。



- 實際表現效能將依使用的處理器與記憶體型號而異。
- 請勿將散熱系統移除，散熱情況應受到監控。

4.3.5 華碩 Sensor Recorder 程式

華碩 Sensor Recorder 程式可以讓您監控並記錄系統電壓、溫度、風扇轉速等的變化。

執行華碩 Sensor Recorder 程式

請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 Tool > Sensor Recorder 以執行華碩 Sensor Recorder 程式。

使用華碩 Sensor Recorder 程式

請點選 Voltage/Temperature/Fan Speed 並選擇欲監控的感應範圍。History Record 項目將記錄您所選擇要監控項目的變化。



使用歷史記錄

1. 請點選 History Record 並依據您的需求由左側設定 Record Interval 和 Record Duration。
2. 請點選 Start recording 開始計算並記錄各感應範圍。
3. 欲停止記錄時，請點選 Recording。
4. 請點選 Date/Type/Select display items 以檢視詳細的歷史記錄。



您可以由 AI Suite II 的主選單點選 Monitor > Sensor，系統的詳細資訊即會顯示於右側面板。

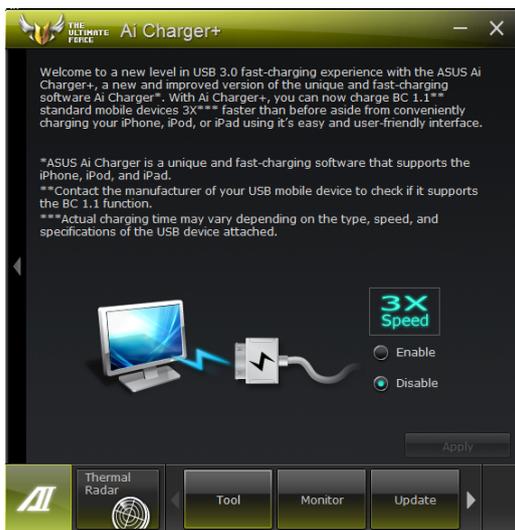
4.3.6 Ai Charger+

這個程式可以對連接在 USB 連接埠上的可攜式 BC 1.1* 行動裝置進行快速充電，並且充電速度較標準 USB 裝置快三倍**。



- *請檢查您的 USB 裝置製造商是否完整支援 BC 1.1 功能。
- **正確的充電速度會隨著您的 USB 裝置狀況而有不同。

若要啟動 Ai Charger+，請在 AI Suite II 主選單中點選 Tool > Ai Charger+。



4.3.7 USB Charger+

這個程式可以快速為您的可攜式 USB 裝置進行充電，即使電腦在關機、睡眠模式，或是休眠模式時都可以執行充電功能。

啟動 USB Charger+

若要啟動 USB Charger+，請在 AI Suite II 主選單中點選 **Tool > USB Charger+**。



* 本圖示為顯示沒有裝置連接至電腦進行快速充電。

USB 快速充電模式設定

點選下拉式對話框，然後選擇當電腦在關機、睡眠模式，或是休眠模式下的適當充電模式。

- **Disable**：關閉 USB 快速充電功能。
- **ASUS**：為連接的華碩裝置進行快速充電功能。
- **Apple**：為連接的 Apple 裝置進行快速充電功能。
- **Kindle**：為連接的 Kindle 裝置進行快速充電功能。
- **Others**：為其他的可攜式 USB 裝置進行快速充電功能。



當充電模式為啟動時，這個程式無法偵測連接至電腦的裝置。

設定充電功能

當可攜式裝置連接至電腦的 USB 連接埠，USB Charger+ 會自動偵測裝置的類型。

為裝置進行充電

點選  來為您的裝置進行快速充電。



點選  來停止為連接的裝置充電，然後再次掃描是否有其他可偵測的裝置。點選  來再次進行快速充電。

關閉充電功能

點選  來停止為裝置充電。



4.3.8 華碩 USB 3.0 Boost 程式

華碩 USB 3.0 Boost 程式可提升 USB 3.0 裝置的傳輸速度，並支援 USB 連接 SCSI 協議 (UASP, USB Attached SCSI Protocol)。透過華碩 USB 3.0 Boost 程式，可輕鬆提升您的 USB 3.0 裝置之傳輸速度。

執行華碩 USB 3.0 Boost 程式

請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 Tool > USB 3.0 Boost 以執行華碩 USB 3.0 Boost 程式。

使用華碩 USB 3.0 Boost 程式

1. 請將 USB 3.0 裝置連接至 USB 3.0 連接埠。
2. USB 3.0 Boost 程式將自動偵測已連接的裝置並切換至 Turbo 模式或 UASP 模式 (若連接裝置支援 UASP)。
3. 您可以隨時將裝置由 USB 3.0 模式切換回 Normal 模式。



請參考驅動程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。

4.3.9 Network iControl

Network iControl 是個直覺性一站式的網路控制中心，讓使用者可以更容易的管理網路頻寬，並且設定、監控與安排網路程式使用頻寬的優先權，還可以自動連接 PPPoE 網路帶給使用者更便利的上網體驗。

若要啟動 Network iControl，請在 AI Suite II 主選單中點選 **Tool > Network iControl**。



- 使用本功能前請先確認安裝有網路驅動程式。
- Network iControl 只由 Windows 7 作業系統所支援，並僅支援內建的網路。

使用 EZ Start

EZ Start 可以快速啟動 Network iControl，並將使用中最高層級的應用程式設定為最高頻寬優先使用。

請依照以下步驟使用 EZ Start：

1. 點選 EZ Start 標籤。
2. 點選 ON/OFF 來啟動或關閉 Network iControl。



- Network iControl 預設為啟動。
- 當切換為 OFF，則 Quick Connection、EZ Profile 與 Info 功能都會跟著關閉。
- 可以在桌面的工作列上監看頻寬優先權。

3. 點選 **Set current network program as the highest priority** 來啟動 User Profile (使用者定義檔)。
4. 選擇欲使用的定義檔然後點選 **Apply** 套用設定。



您也可以在 EZ start 套用自己的個人定義檔。

**選擇 ON 來啟動
Network iControl**

顯示現在
網路程式的
頻寬

點選以套用
設定模式

點選來啟動現在的網路
程式為最高優先權

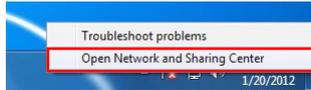
點選以選擇定義檔

使用 Quick Connection 快速連線

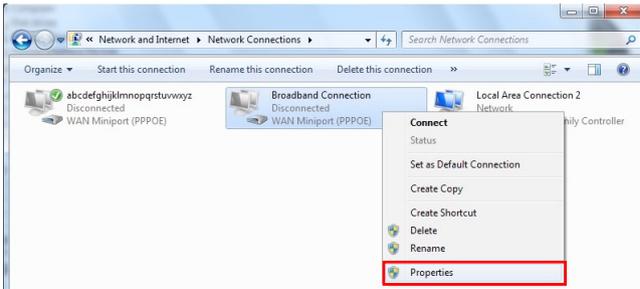
設定 PPPoE 連線

在啟動 Network iControl 的 Quick Connection 功能之前，必須先設定 PPPoE 連線。

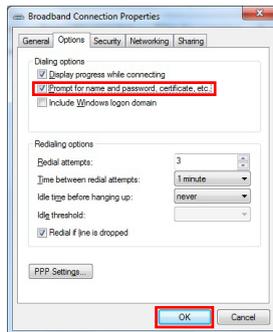
1. 在工作列的  圖示按滑鼠右鍵，然後選擇 **Open Network and Sharing Center**。



2. 在 PPPoE 連線按滑鼠右鍵，然後選擇 **Properties** (內容)。



3. 點選 **Option** 標籤，然後取消勾選 **Prompt for name and password, certificate, etc**，點選 **OK** 來完成 PPPoE 自動連線設定。



- PPPoE 連線設定只需要設定一次。
- 請向您的網路供應商取得需要的 PPPoE 連線設定之相關資料。

設定 Quick Connection 快速連線

設定 auto-PPPoE 連線

1. 點選 Quick Connection 標籤。
2. 勾選 Automatically connect online anytime 選項，然後在 Connection Name 下拉式對話框中選擇連線名稱。
3. 點選 Apply 來啟動 PPPoE 自動連線。



您也可以啟動 No Delay TCP 功能來增進網路連線的效能。

點選以選擇連線名稱

勾選來設定 PPPoE 自動連線

點選以套用設定

點選 ON 以增進網路效能

使用 EZ Profile

EZ Profile 用來載入、編輯，以及儲存使用者個人的網路程式優先權定義。

1. 點選 EZ Profile 標籤，執行中的程式會顯示在網路程式欄位。
2. 選擇網路程式，然後點選  來建立您的定義檔。
3. 點選  來儲存定義檔的變更，或重新命名設定檔的名稱。
4. 點選 、 或  來設定程式的優先權為高、一般或低。



4.3.10 華碩線上更新

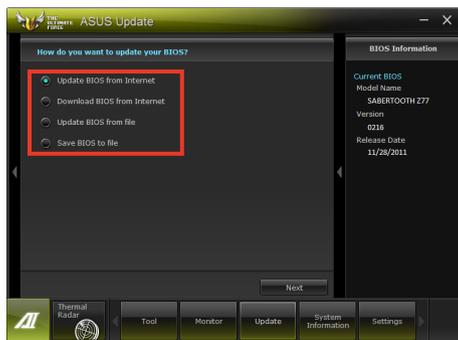
華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。

執行華碩線上更新程式

請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 Update > ASUS Update 以執行華碩線上更新程式。

使用華碩線上更新程式

請選擇欲使用的方式後點選 Next，並依照畫面上的指示完成操作。



- 使用網路更新 BIOS 程式

由華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的 BIOS 檔案，並依照畫面上的指示更新主機板的 BIOS 檔案。

- 從網路上下載最新的 BIOS 檔案

由華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的 BIOS 檔案並儲存供日後更新使用。

- 使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

使用儲存於電腦中的 BIOS 檔案來更新現有的 BIOS 程式。

- 儲存系統現有的 BIOS 檔案

將系統現有的 BIOS 程式儲存為備份檔案，或儲存至 USB 裝置。



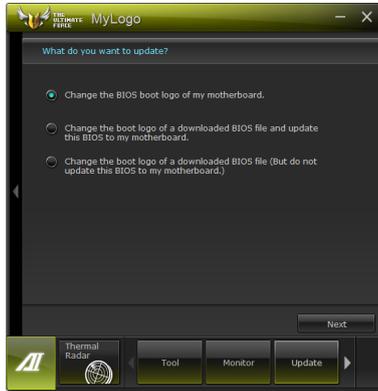
建議您在執行更新前先備份主機板原始的 BIOS 程式。

4.3.11 華碩 MyLogo2 程式

華碩 MyLogo 程式可讓您自訂開機圖示。開機圖示即為在開機自我檢測時畫面所出現的圖示。

執行華碩線上更新程式

請由公用程式 DVD 光碟中安裝 AI Suite II 程式，接著請由 AI Suite II 主選單點選 Update > MyLogo 以執行華碩 MyLogo 程式。

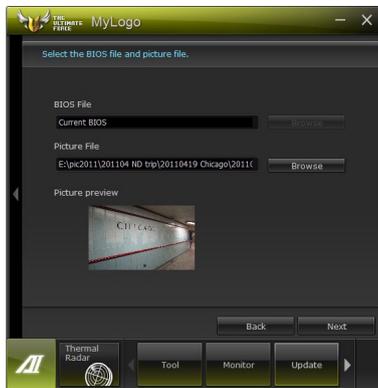


執行華碩 MyLogo 程式

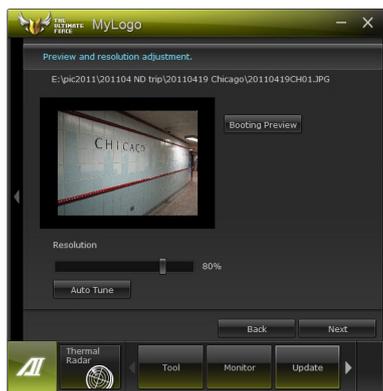
瀏覽您想要作為開機圖示的檔案位置，然後點選 **Next**，並依照畫面上的指示操作。

變更主機板的 BIOS 開機畫面

1. 於目前使用的 BIOS 檔案下，點選 **Browse** 瀏覽您想要作為開機圖示的檔案位置，然後點選 **Next**。



2. 點選 **Auto Tune** 讓系統自動調整螢幕解析度，或是手動拖曳調整桿。
3. 按下 **Booting Preview** 按鈕來預覽圖案在自我測試時的顯示效果，然後請點選 **Next**。
4. 點選 **Flash** 開始上傳作為開機圖示的檔案。
5. 點選 **Yes** 重新開機，下次開機時您可以看見新設定的開機圖示。



變更下載的 BIOS 檔案之開機畫面，並將這個 BIOS 程式更新至主機板（或不更新）

1. 請瀏覽已下載的 BIOS 檔案，本步驟亦會檢查 BIOS 檔案是否相容於您的系統。
2. 點選 **Browse** 瀏覽您想要作為開機圖示的檔案位置，然後點選 **Next**。
3. 請依照 **變更主機板的 BIOS 開機畫面** 的步驟 2 - 5 完成開機圖示變更。



BIOS 中的全螢幕圖示需啟動華碩 MyLogo 程式才可使用。



4.3.12 音效設定程式

本主機板內建一個支援八聲道音效輸出功能的 Realtek High Definition 音效處理晶片，可以讓您透過電腦體驗前所未有的音響效果。這套軟體提供接頭自動偵測 (Jack-Sensing) 功能、支援 S/PDIF 數位音訊輸入/輸出、中斷功能等。Realtek 音效晶片也擁有 Realtek 獨家的通用音效埠 (UAJ, Universal Audio Jack) 技術，讓使用者可以享受隨插即用的便利性。

請依照安裝精靈的指示來安裝 Realtek 音效驅動程式與應用程式，您可以在華碩驅動程式光碟片中找到這個 Realtek 音效驅動程式與應用程式。

當「Realtek 音效驅動程式與應用軟體」安裝完成後，您可以在右下方的工作列上找到 Realtek HD Audio Manager 圖示。在工作列的 Realtek HD Audio Manager 圖示上以滑鼠左鍵點二下就會顯示 Realtek HD 音效控制面板。

A. Windows 7™ 作業系統下的 Realtek HD Audio Manager



B. Windows XP 作業系統中的 Realtek HD Audio Manager



- 請參考驅動程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。
- 由於 Intel Z77 平台不支援 Windows Vista 作業系統，Realtek HD Audio 驅動程式僅由 Windows 7 與 Windows XP 支援。
- 若要播放藍光光碟，請確認使用 HDCP 相容的顯示器。

4.4 RAID 功能設定

本主機板內建 Intel® 晶片組，可讓您透過 Serial ATA 硬碟機設定 RAID 0、1、5 與 RAID 10 磁碟陣列。

- Intel® Rapid Storage Technology：支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 和 RAID 5。



- 在您使用 RAID 功能之前，請先確認您已經安裝 Windows® XP Service Pack 3 或更新版本的作業系統。RAID 功能僅支援 Windows® XP Service Pack 3 或更新版本的作業系統。
- 由於 Window® XP 的限制，當 RAID 磁碟陣列容量超過 2TB 時無法做為啟動硬碟，只能做為資料硬碟使用。
- 若您想要使用設置有 RAID 磁碟陣列的硬碟機來啟動系統請在安裝作業系統到選定的硬碟之前，先將公用程式 DVD 光碟內的 RAID 驅動程式檔案複製至磁碟片中。請參考 4.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片 一節的說明。

4.4.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

4.4.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

4.4.3 在 BIOS 程式中設定 RAID

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體開機自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入主選單 (Main) 後，選擇 **Advanced > SATA Configuration** 選項，然後按 <Enter>。
3. 將 **SATA Mode** 選項設定為 [RAID Mode]。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。



關於如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考第三章的相關說明。



由於晶片的限制，當您設定 SATA 連接埠為 RAID 時，所有的 SATA 連接埠均會以 RAID 模式運作。

4.4.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照下列步驟來進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式：

1. 啟動您的電腦。
2. 當系統執行開機自我檢測程序 (POST) 時，按下 <Ctrl+I> 按鍵來進入公用程式主選單。

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.5.1.1070
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.

----- [ MAIN MENU ] -----
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Recovery Volume Options
5. Acceleration Options
6. Exit

----- [ DISK/VOLUME INFORMATION ] -----

RAID Volumes:
None defined.

Physical Devices:
Port Device Model Serial # Size Type/Status (Vol ID)
0 ST3160812AS 9LS0HJ4 149.0GB Non-RAID Disk
1 ST3160812AS 9LS0F4HL 149.0GB Non-RAID Disk
2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB Non-RAID Disk
3 ST3160812AS 9LS0BJ5H 149.0GB Non-RAID Disk

[↑↓]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu
```

在螢幕下方的 navigation 導覽鍵可讓您移動光棒到不同的選項並選擇選單中的選項。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面可能稍有不同。

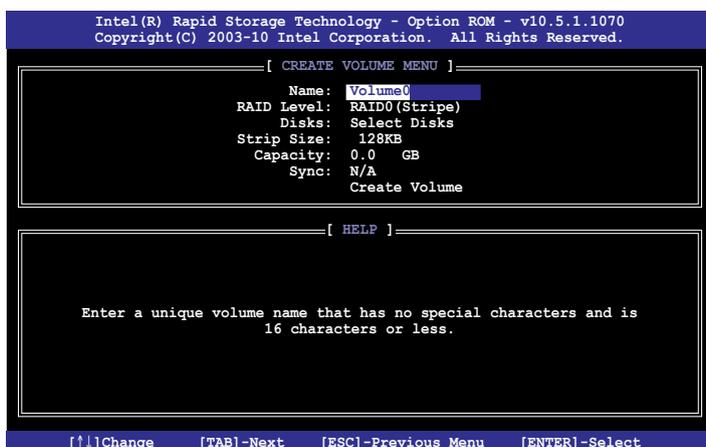


本公用程式可以支援四個硬碟進行 RAID 設定。

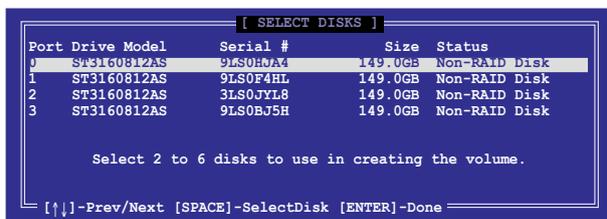
建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立 RAID 設定：

1. 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 為您的 RAID 磁區鍵入一個名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
3. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 按鍵。
4. 當 Disk 選項出現，請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著如下圖所示的畫面便會出現。



- 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下 <Space> 按鍵來進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 磁碟陣列 (RAID 0、RAID 10、RAID 5) 要分割的容量，然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議選項：
RAID 0: 128KB
RAID 10: 64KB
RAID 5: 64KB



若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。

- 輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
- 在 **Create Volume** 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的視窗畫面。



- 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到 **CREATE VOLUME MENU** (建立陣列標籤) 選單。

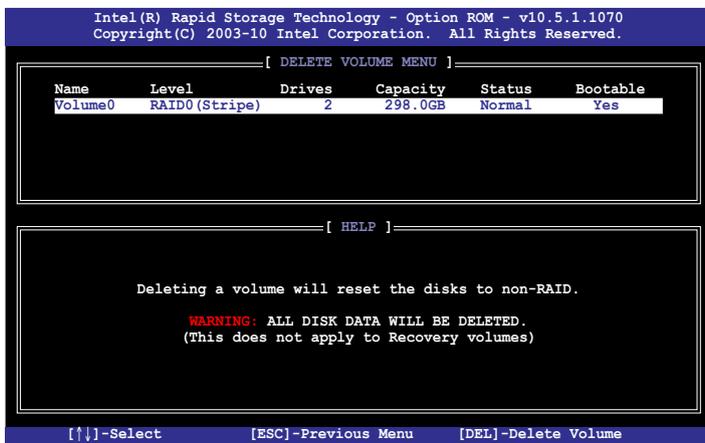
刪除 RAID 陣列



當您要刪除 RAID 設定時請小心，儲存在硬碟中的資料會被全部刪除。

請依照以下步驟刪除 RAID 陣列：

1. 選擇 2. Delete RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要刪除的 RAID 設定，然後按下 按鍵。接著如下圖所示的畫面便會出現。



3. 按下 <Y> 按鍵來刪除 RAID 並回到主選單，或是按下 <N> 來回到 DELETED VOLUME MENU (建立陣列標籤) 選單。

離開 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照以下步驟離開公用程式：

1. 選擇 5.Exit 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 按下 <Y> 按鍵來離開公用程式，或是按下 <N> 回到主選單。

4.4.5 Intel® 2012 Desktop responsiveness 技術介紹

這份文件詳細說明 Intel® 2012 Desktop responsiveness 技術的安裝與設定。

Intel® 2012 Desktop responsiveness 技術擁有以下三項主要功能：

- Intel® Smart Response Technology
- Intel® Rapid Start Technology
- Intel® Smart Connect Technology

Intel® 2012 Desktop responsiveness 技術系統需求

為了讓系統可以順暢的執行 Intel® 2012 Desktop responsiveness 功能，您的系統需要具備以下條件：

1. CPU：Intel® 第三代/第二代核心處理器系列。
2. OS：Windows 7 作業系統。
3. SSD：一個專門用來支援 Intel® Smart Response 與 Intel® Rapid Start Technology 的 SSD (Solid State Disk) 硬碟。



請參考前一頁 **SSD 容量需求** 表格來獲得 SSD 容量、分割磁區容量與系統記憶體需求的相關資訊。

4. HDD：至少需要一個 HDD (Hard Disk Drive) 硬碟作為系統作業平台磁碟。
5. DRAM：若要啟動 Intel® Rapid Start Technology 功能，DRAM 容量需要小於 8GB。



在建立 Intel® Rapid Start Technology 分割磁區之前，請先確認 Intel® Smart Response Technology 加速功能已經啟動。

SSD 容量需求

SSD 分割磁區容量需求		系統記憶體		
		2GB	4GB	8GB
Intel® 儲存組合	Intel® Rapid Start	2GB	4GB	8GB
	Intel® Smart Response	20GB	20GB	20GB
	Intel® Smart Response 與 Intel® Rapid Start	分割為 20GB 與 2GB 磁區 (SSD 容量 > 22GB)	分割為 20GB 與 4GB 磁區 (SSD 容量 > 24GB)	分割為 20GB 與 8GB 磁區 (SSD 容量 > 28GB)
	Intel® Smart Response, Intel® Rapid Start 與 Intel® Smart Connect	分割為 20GB 與 2GB 磁區 (SSD 容量 > 22GB)	分割為 20GB 與 4GB 磁區 (SSD 容量 > 24GB)	分割為 20GB 與 8GB 磁區 (SSD 容量 > 28GB)



- 用來作為 Intel® Rapid Start 與 Intel® Smart Response 使用的 SSD 硬碟無法建立 RAID 磁碟。
- 由於作業系統的組態，Intel® Rapid Start Technology 在 Windows® 7 32-bit 作業系統且系統記憶體超過 4G 的環境下會降低運作效能。
- 只有內建的 Intel® SATA 連接埠（灰色與藍色）支援 Intel® 2012 Desktop responsiveness technologies 功能。
- Intel® Smart Response Technology 與 Intel® Rapid Storage Technology 的效能表現會隨著所安裝的 SSD 硬碟而有不同。

Intel® Smart Response Technology

Intel® Smart Response Technology 用來提升整個系統效能，透過已經安裝的高速 SSD（最小空間需為 18.6GB）作為經常存取運作、加快硬碟與主要記憶體回應的快取空間。主要的好處在於增加硬碟的速度，減少載入與等待的時間，並將儲存運用最大化，減少硬碟不必要的存取動作也可降低電力的消耗。



在使用 Intel® Smart Response 技術之前，將 BIOS 設定中的 SATA Mode 項目設定為 [RAID Mode]。請參考 3.5.3 SATA 設定 一節的說明。

安裝 Intel® Smart Response Technology

1. 將驅動程式與公用程式 DVD 光碟放入光碟機，若系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，會自動顯示軟體安裝選單。
2. 點選 **驅動程式 (Drivers)** 標籤頁，然後點選 **Intel® Rapid Storage Technology Driver** 驅動程式。
3. 依照螢幕指示完成安裝動作。

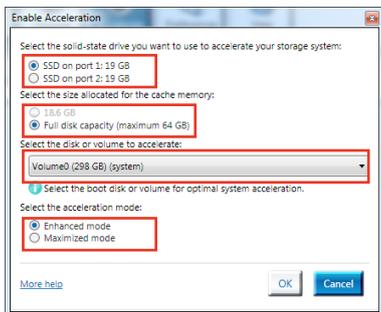
使用 Intel® Smart Response Technology

1. 點選 **Accelerate** 啟動 Smart Response Technology 設定。

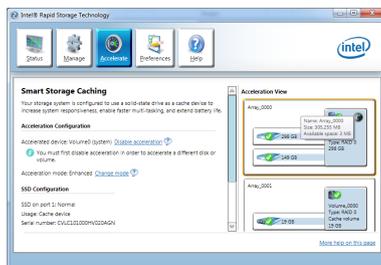


2. a. 選擇欲使用的 SSD 來加速儲存系統。
b. 選擇指派給 SSD 作為快取的空間容量。
c. 選擇需要快取空間的硬碟。
d. **Enhanced mode** : WRITE THROUGH，同時將資料寫入 SSD 與硬碟。

Maximized mode : WRITE BACK，先將資料寫入 SSD，稍後再寫入硬碟。



3. 選擇 **Disable Acceleration** 關閉本功能，選擇 **Change Mode** 將 acceleration mode (加速模式) 切換至 Enhanced/Maximized。



- 若要啟動 Intel® Smart Response Technology 功能，需要一個 SSD (≥ 20GB) 與一個硬碟。一個 SSD 只能指派給一個硬碟作為快取之用。
- 若要還原作業系統，進入 BIOS Option ROM > Acceleration Option，移除 Disks/Volume Acceleration 來關閉 Intel® Smart Response Technology 功能。請參考第四章安裝 Serial ATA 硬碟以及進入 BIOS Option ROM 等一節的說明。
- SSD 最大的快取容量為 64GB，若是 SSD 容量超過 64GB，超過的部分仍然會被系統辨識為一般儲存之用。

Intel® Rapid Start Technology

Intel® Rapid Start Technology 可以快速將電腦從睡眠模式中喚醒，將電腦系統記憶體分享給已經安裝的 SSD 可以提供更快的喚醒回應時間，並仍維持在低電力狀態。



- 在套用 Intel® Rapid Start Technology 功能之前，請先進入 BIOS 程式中的 **Advanced Mode > Advanced > PCH Configuration** 選項，然後將 Intel® Rapid Start Technology 設定為 [Enabled]。
- 請確實依照 **建立分割磁區** 的程序來啟動 Intel® Rapid Start 功能，若您在建立分割磁區之前先安裝 Intel® Rapid Start 應用程式則會出現錯誤訊息的提示。

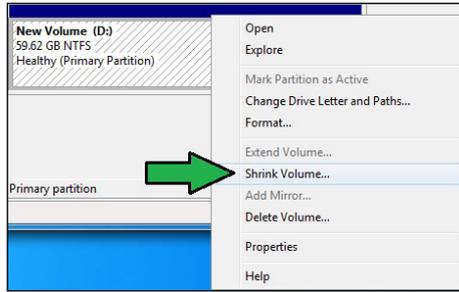
建立分割磁區



- 在使用 Microsoft 分割磁區工具之前，請先確認已經將資料作好備份，錯誤的分割程序將會導致資料毀損遺失。
- 將 DRAM 調整至高頻率將會導致系統效能不穩定。

1. 點選 **開始** 功能表，在 **電腦** 按滑鼠右鍵選擇 **管理 > 磁碟管理**。
2. 選擇想要建立分割磁區的 SSD。

3. 在想要建立分割磁區的 **New Volume** 磁碟上按滑鼠右鍵，然後選擇 **Shrink Volume**。



4. 若是您的 SSD 沒有執行過初始化或格式化：

- a. 在想要建立分割磁區的磁碟上按滑鼠右鍵，然後選擇 **Initialize** (初始化)。



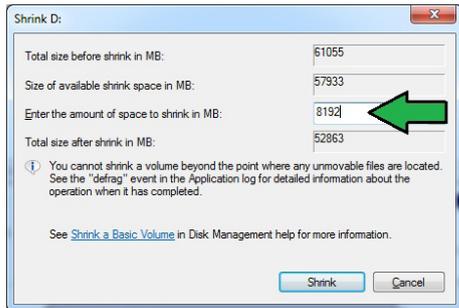
- b. 在尚未分配容量的磁碟上按滑鼠右鍵，選擇 **New Simple Volume**，然後依照指示的步驟完成設定。



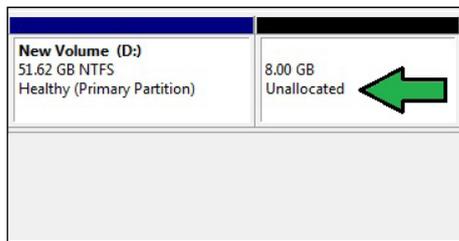
若是您的 SSD 容量小於 64GB，並設定為 **Full disk capacity** 快取選項作為 Intel® Smart Response 功能之用，則在 **Disk Management** (磁碟管理) 中無法看到任何一個磁碟，請確認在 Intel® Smart Response 中將快取記憶體設定為 **18.6GB**，以提供 Intel® Rapid Start 分割磁區足夠的空間容量。

5. 輸入想要的分割磁區容量，並且必須等於系統 DRAM 記憶體 (1GB = 1024MB)。點選 **Shrink**。

進入 **開始 > 控制台 > 系統及安全性 > 系統** 可以查看 DRAM 大小的資訊。



這個未分配容量的磁碟就會分派給選定的磁碟。



- 若要啟動磁碟分割工具，請點選 **開始 > 程式集 > 附屬應用程式 > 命令提示字元**。
- 鍵入 **diskpart** 然後按下 **Enter**。
- 在彈出的 **diskpart** 視窗中，在 **DISKPART** 後方鍵入 **list disk** 然後按下 **Enter**。鍵入 **select disk x** ($x =$ 編號) 來選擇未分配容量的磁碟，然後按下 **Enter**。

```
DISKPART> list disk
-----
Disk ###  Status              Size      Free      Dyn    Gpt
-----
Disk 0    Online                2794 GB   1024 KB
Disk 1    Online                 59 GB     8 GB
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
```



- 「 x 」的數字為使用者建立未分配分割磁區的磁碟編號。
- 請參考步驟 5 中關於 SSD 的未分配磁碟空間之詳細說明。

- 鍵入 **create partition primary**，然後按下 **Enter**。

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
DISKPART>
```

- 建立主要的分割磁區之後，鍵入 **detail disk** 並按下 **Enter** 來查看分割磁碟的詳細資訊。

```
DISKPART> detail disk
M4-CT064M4SSD2
Disk ID: 316EF874
Type : ATA
Status : Online
Path : 0
Target : 1
LUN ID : 0
Location Path : PCIROOT(0)#ATA(C00T01L00)
Current Read-only State : No
Read-only : No
Boot Disk : No
Pagefile Disk : No
Hibernation File Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : No

  Volume ###  Ltr  Label             Fs      Type          Size      Status       Info
  -----
* Volume 3    D   New Volume       NTFS    Partition     51 GB     Healthy
  Volume 2    D   New Volume       NTFS    Partition     51 GB     Healthy
  Volume 3    D   New Volume       NTFS    Partition     8 GB      Healthy
```

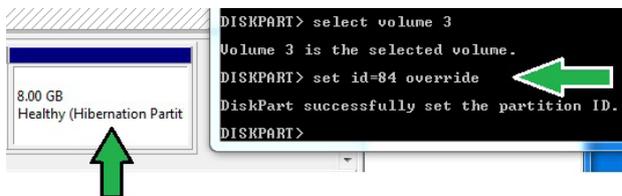
- 選擇與想要壓縮的磁碟空間容量相同大小的磁碟編號，鍵入 **select volume x** ($x =$ 編號) 然後按下 **Enter** 來儲存 Intel® Rapid Start 分割磁區。

```
DISKPART> select volume 3
Volume 3 is the selected volume.
DISKPART>
```



- 「 x 」的數字為使用者欲建立儲存分割磁區的磁碟編號。

12. 鍵入 `set id=84 override` 然後按下 `Enter`，接著等待壓縮程序執行直到 Disk Management (磁碟管理) 程式辨識到一個名為 Hibernation Partition 的新磁區。



當您選擇 GPT (GUID Partition Table) 儲存類型時，Hibernation Partition 磁區則不會出現。請確認「Unallocated」字樣從磁碟上消失來辨識一個新的分割磁區。

13. 分割磁區建立後請重新啟動系統。



若是電腦沒有重新啟動，Intel® Rapid Start Technology 分割磁區將無法完成，並且會導致 Intel® Rapid Start Technology 功能無法正常運作。

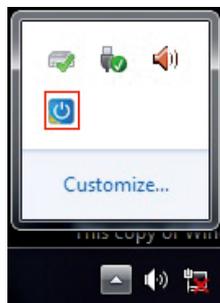
在作業系統中啟動與關閉 Intel® Rapid Start Technology



若要執行 Intel® Rapid Start Manager，請先從驅動程式與公用程式光碟安裝 Intel® Rapid Start Technology。

建立分割磁區之後，執行 Intel® Rapid Start Manager 程式來啟動或關閉 Intel® Rapid Start Technology。

1. 在右側工具列點選 顯示隱藏的圖示 箭頭符號，然後點選 Intel® Rapid Start Manager 圖示。



2. 在 Status 欄位點選 On 來啟動本功能，然後點選 Save。

選擇與點選來啟動或關閉本功能

點選來啟動或關閉電池省電模式，本功能僅適用於筆記型電腦

點選來啟動或關閉計時器。啟動本功能時，將滑桿移動至想要的時間，當系統閒置的時間超過所設定的時間時，系統會自動進入 Intel® Rapid Start 模式。預設值為 10 分鐘

點選以儲存設定的模式

點選以取消設定的模式

還原分割磁區

這個程序用來刪除系統中的 Intel® Rapid Start Technology，並還原為安裝 intel® Rapid Start Technology 所分割的磁區。

1. 執行 命令提示字元 工具。
2. 鍵入 diskpart 然後按下 Enter。
3. 在 diskpart 彈出視窗中，DISKPART 的後方鍵入 list disk 然後按下 Enter。

```
DISKPART> list disk
Disk ###  Status         Size         Free         Dyn  Gpt
-----  -
Disk 0    Online         2794 GB     1024 KB
Disk 1    Online          59 GB         0 B
```

4. 選擇安裝有 Intel® Rapid Start Technology 的磁碟 (SSD) 來執行還原，鍵入 select disk x (x = 編號)，按下 Enter。

```
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART>
```



「x」的數字為使用者欲刪除儲存分割磁區的磁碟編號。

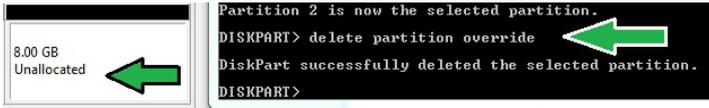
5. 鍵入 `list partition` 然後按下 `Enter`，接著再鍵入 `select partition x` ($x =$ 編號) 來選擇安裝有 Intel® Rapid Start Technology 的磁區，然後按然後按下 `Enter`。

```
DISKPART> list partition
Partition ### Type              Size      Offset
-----
Partition 1   Primary              51 GB     1024 KB
Partition 2   OEM                  8 GB      51 GB
DISKPART> select partition 2
Partition 2 is now the selected partition.
DISKPART>
```

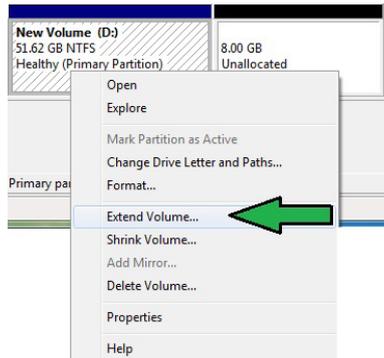


「x」的數字為使用者欲刪除儲存分割磁區的磁碟編號。

6. 鍵入 `delete partition override` 然後按下 `Enter`，diskpart 程式會刪除所選擇的分割磁區。



7. 在桌面上點選 **開始** 功能表，在 **電腦** 按滑鼠右鍵選擇 **管理**。
8. 在電腦管理視窗中點選 **磁碟管理** (Disk Management)，接著在壓縮過的新磁區上按滑鼠右鍵，選擇 **擴展磁區 (Extend Volume)**。



9. 當擴展磁區精靈 (Extend Volume Wizard) 出現時，點選 **下一步 (Next)**。



10. 在已選擇 (Selected) 欄位選擇預設的磁碟後點選 下一步 (Next) 。



11. 擴展磁區完成後，點選 完成 (Finish) 來還原 Intel® Rapid Start Technology 分割磁區。
12. 在刪除分割磁區後重新啟動系統。
13. 進入 開始 > 控制台 > 程式集 > 程式和功能 移除 Intel® Rapid Start Manager，才能完全刪除 Intel® Rapid Start Technology。

Intel® Smart Connect Technology

Intel® Smart Connect Technology 可以提供電腦平台最新的內容更新與更有效率的能源運用。

當您安裝並啟動 Intel® Smart Connect Technology，將會依照使用者設定的間隔時間，定期從睡眠模式中將系統喚醒，執行更新或收集使用者設定應用程式之最新資訊，然後再次進入睡眠狀態。

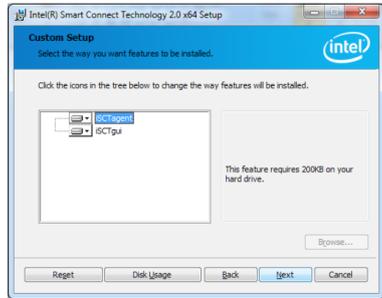


- Intel® Smart Connect Technology 支援 Windows® Live Mail、Microsoft Outlook 與 Seismic 應用程式。
- 在使用 Intel® Smart Connect Technology 之前，請先至 BIOS 程式的 PCH Configuration 項目中啟動本功能。進入 **Advanced Mode > Advanced > PCH Configuration**，將 Intel® Smart Connect Technology 設定為 [Enabled]。

安裝 Intel® Smart Connect Technology

1. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機。
2. 進入 應用程式 (Utilities) 選單，點選 Intel® Smart Connect Technology。
3. 當設定精靈出現時，點選 下一步 (Next) 開始進行設定。
4. 勾選 我接受授權合約 (I accept the terms in the License Agreement)，然後點選 下一步 (Next)。

5. 選擇全部然後然後點選 下一步 (Next) 來進行客製化設定 (Custom Setup)。



6. 點選 安裝 (Install) 來執行安裝程序。
7. 點選 確定 (Yes) 重新啟動系統後，新安裝的 Intel® Smart Connect Technology 才能開始運作。

使用 Intel® Smart Connect Technology



- 在系統進入睡眠模式之前，請先確認將應用程式維持在桌面上，並且進入該應用程式以及輸入密碼。
- 啟動 Intel® Smart Connect Technology 時請確認系統的網際網路為連線狀態。

1. 點選 開始 > 所有程式 > Intel > Intel® Smart Connect Technology。
2. 在 Basic 標籤頁中，點選 Enable Updating，啟動後則 Advanced 標籤頁中的選項可以進行進一步的功能設定。

點選以進行基本設定

點選以啟動或關閉本功能

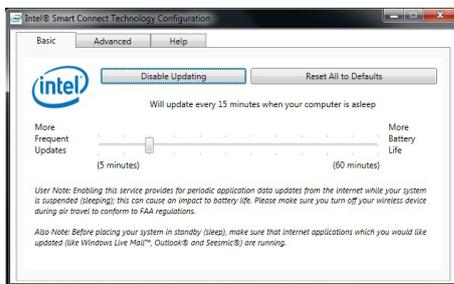
點選以進行進階設定

點選以查看版本資訊與輔助說明主題

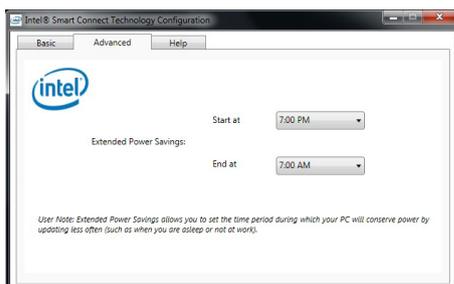
將所有設定回復至預設值

使用滑桿來調整系統從睡眠模式中被喚醒並透過網路更新的間隔時間

- 若要關閉更新功能，點選 **Disable Updating**，當您執行關閉更新功能，則 **Advanced** 標籤頁也會自動關閉為無法進入設定。若要回復預設值，請點選 **Reset All to Defaults**。



- 在 **Advanced** 標籤頁中可以排定系統的低電源使用時間，藉以節省電源的消耗。這項設定只能套用在指定的時間區間。



- 在 **Help** 標籤頁，點選 **About** 來查看版本資訊，而點選 **Topics** 可以進一步了解 Intel® Smart Connect Technology 與該功能設定。

4.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您欲在擁有 RAID 設定的硬碟中安裝 Windows® XP 作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片。若您的作業系統為 Windows 7，您可以使用軟碟片或 USB 隨身碟來建立一張搭載有 RAID 的磁片或隨身碟。



- 本主機板沒有軟碟機插槽，請使用 USB 軟碟機來建立 SATA RAID 驅動程式的磁片。
- 由於 Windows® XP 作業系統的限制，在 Windows® XP 中可能無法辨識 USB 軟碟機，請參考 4.5.4 使用 USB 軟碟機 一節的說明來解決這個狀況。

4.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片：

1. 開啟您電腦的電源。
2. 當進行 POST 開機自我檢測時按下 鍵進入 BIOS 程式設定。
3. 將光碟機設定為主要開機裝置。
4. 將驅動程式與公程式光碟放入光碟機中。
5. 儲存變更並退出 BIOS 程式設定。
6. 當選單出現時，點選 **製作驅動程式磁片** 標籤頁，按下 <1> 來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
7. 將已格式化的磁片放入 USB 軟碟機中，並按下 <Enter> 鍵。
8. 依照螢幕的指示完成驅動程式磁片的建立。

4.5.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 啟動 Windows 作業系統。
2. 連接 USB 軟碟機並將軟碟片放入軟碟機中。
3. 將驅動程式與公程式光碟放入光碟機中。
4. 點選 **製作驅動程式磁片** 標籤頁，接著點選 **Intel AHCI/RAID Driver Disk** 選項來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
5. 選擇 USB 軟碟機。
6. 依照螢幕指示完成驅動程式磁片的建立。



請將驅動程式磁片切換為防止寫入以避免遭受電腦病毒的感染。

4.5.3 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式

請依照下列步驟在 Windows® XP 安裝 RAID 驅動程式：

1. 當安裝作業系統時，系統會提示您按下 <F6> 來安裝協力廠商的 SCSI 或 RAID 驅動程式。
2. 按下 <F6> 鍵並將存有 RAID 驅動程式的磁碟片/USB 隨身碟置入軟碟機/USB 連接埠。
3. 當提示出現提醒您選擇要安裝的 SCSI adapter 驅動程式時，請選擇 RAID 驅動程式檔案。
4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。

請依照下列步驟在 Windows® 7 或更新的作業系統安裝 RAID 驅動程式：

1. 當安裝作業系統時，選擇 **Load Driver**。
2. 將搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片/USB 隨身碟置入軟碟機/USB 連接埠，並點選 **Browse**。
3. 請選擇您的裝置後，選擇 **Drivers > RAID**，並選擇 RAID 驅動程式檔案再按下 **OK**。
4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。



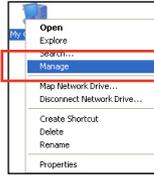
在從 USB 隨身碟載入 RAID 驅動程式之前，您必須使用另一台電腦來將公用程式光碟中的 RAID 驅動程式複製到 USB 隨身碟。

4.5.4 使用 USB 軟碟機

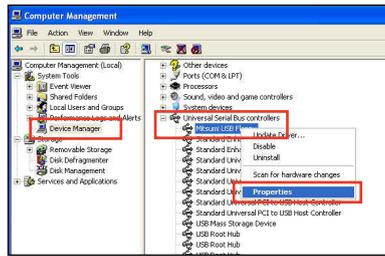
由於作業系統的限制，當您在安裝作業系統中，想要從軟碟機安裝 RAID 驅動程式時，Windows® XP 可能無法辨識 USB 軟碟機。

要解決這個狀況，請先新增含有 RAID 驅動程式的 USB 軟碟機之驅動程式供應商 ID (VID) 與產品 ID (PID)。請依照以下步驟執行：

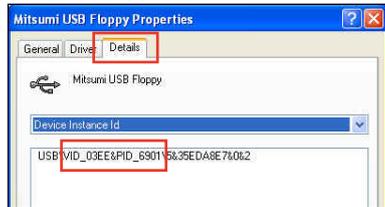
1. 將 USB 軟碟機插入另一台電腦，然後插入含有 RAID 驅動程式的磁碟片。
2. 在 Windows 桌面或開始選單的 **我的電腦** 上按滑鼠右鍵，然後從彈出式視窗中點選 **管理 (Manage)**。
3. 選擇 **裝置管理員**，在 **通用序列匯流排控制器** 項目中的 **xxxxxx USB 軟碟機** 上按滑鼠右鍵，從彈出式選單中點選 **內容 (Properties)**。



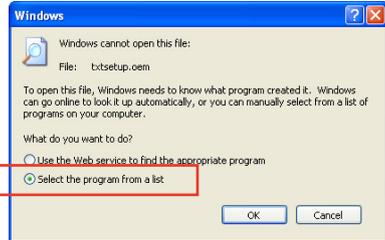
USB 軟碟機的名稱會因所安裝的裝置而有不同。



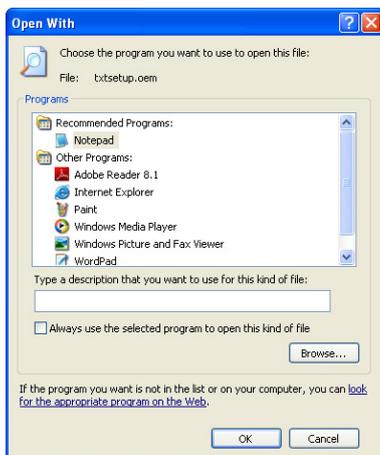
4. 點選 **詳細資料 (Details)** 標籤頁，即可查看供應商 ID (VID) 與產品 ID (PID)。



5. 瀏覽 RAID 驅動程式磁碟內容，找到 **txtsetup.oem** 檔案。
6. 在這個檔案上點二下會出現一個視窗畫面，用來選擇開啟 **oem** 檔案的應用程式。



7. 使用 記事本 (Notepad) 來開啟檔案。



8. 在 txtsetup.oem 檔案中找到 [HardwareIds.scsi.iaAHCI_DesktopWorkstationServer] 與 [HardwareIds.scsi.iaStor_DesktopWorkstationServer] 段落。
9. 在這二個段落中輸入以下敘述：
- id = "USB\VID_xxxx&PID_xxxx" , "usbstor"

```
[HardwareIds.scsi.iaAHCI_DesktopWorkstationServer]
id= "PCI\VEN_8086&DEV_1C02&CC_0106", "iaStor"
id= "USB\VID_03EE&PID_6901", "usbstor"

[HardwareIds.scsi.iaStor_DesktopWorkstationServer]
id= "PCI\VEN_8086&DEV_2822&CC_0104", "iaStor"
id= "USB\VID_03EE&PID_6901", "usbstor"
```



請加入在二個段落中的同一行位置。



VID 與 PID 會因所安裝的裝置而有不同。

10. 儲存並退出檔案。

5.1 AMD[®] CrossFireX™ 技術

本主機板支援 AMD[®] CrossFireX™ 技術，可讓您在主機板上同時安裝多重繪圖顯示介面的顯示卡進行協同運作。請依照下列的步驟來將多重繪圖顯示介面的顯示卡安裝在本主機板上。

5.1.1 設定需求

- 在雙 CrossFireX 模式，請準備二張經過 AMD[®] 認證且支援 CrossFireX 的顯示卡，或是一張支援 CrossFireX 雙 GPU 顯示卡。
- 請確認您的顯示卡驅動程式支援 AMD CrossFireX 技術，並從 AMD 網頁 (<http://www.amd.com>) 下載最新版本的驅動程式。
- 請確認您的電源供應器 (PSU) 可以提供符合您系統最低用電需求的電量。請參考第二章的相關說明。



- 建議您安裝額外的機殼風扇來獲得更好的散熱環境。
- 請造訪 AMD 遊戲網站 <http://game.amd.com> 來獲得最新的顯示卡認證列表與支援的 3D 應用程式列表。

5.1.2 安裝開始前

為了讓 AMD CrossFireX 能正常運作，在安裝 AMD CrossFireX 顯示卡之前，請先移除原先系統中既有的顯示卡驅動程式。

請依照以下的步驟來移除其他的顯示卡驅動程式：

1. 關閉所有正在執行的應用程式。
2. 若您的作業系統為 Windows XP 時，請選擇 **控制台 (Control Panel) > 新增/移除程式 (Add/Remove Program)** 選項。
若您的作業系統為 Windows 7 時，請選擇 **控制台 (Control Panel) > 程式與功能 (Program and Features)** 選項。
3. 選擇現存的顯示卡驅動程式。
4. 若您的作業系統為 Windows XP 時，請點選 **新增/移除 (Add/Remove)**。
若您的作業系統為 Windows 7 時，請點選 **解除安裝 (Uninstall)**。
5. 重新啟動您的系統。

5.1.3 二張 CrossFireX™ 顯示卡安裝說明

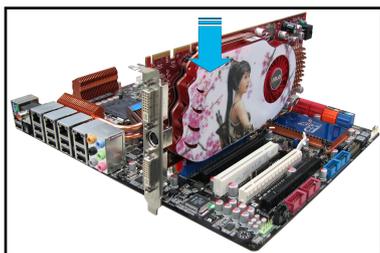
AMD CrossFireX
TECHNOLOGY

顯示卡安裝說明

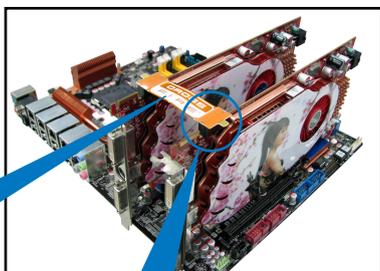


本章節圖示中的主機板及顯示卡僅供參考，請依照您所購買的型號為準。

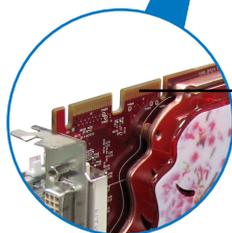
1. 準備二張支援 CrossFireX 的顯示卡。
2. 將二張顯示卡分別插入 PCIEX16 插槽，若是您的主機板有二個以上的 PCIEX16 插槽，請參考該主機板使用手冊中建議安裝多張顯示卡的位置。
3. 請確認顯示卡已經正確地安裝在插槽中。



4. 對齊且緊密地將 CrossFireX 橋接裝置插入二張顯示卡的金手指位置，並確認橋接裝置已經緊密的插入在正確的位置。

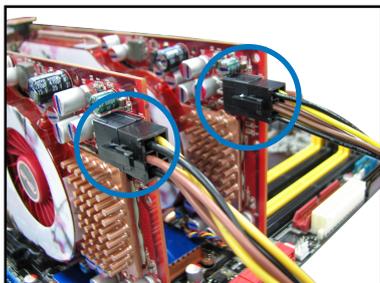


CrossFireX 橋接裝置
(隨顯示卡附贈)



CrossFireX
金手指

5. 將二條電源線分別從電源供應器連接至二張顯示卡的電源插座上。
6. 將 VGA 或 DVI 排線連接至顯示卡。



5.1.4 安裝驅動程式

請參考您的顯示卡包裝盒內所附的使用手冊來進行安裝顯示卡驅動程式。



請先確認您的 PCI Express 顯示卡驅動程式支援 AMD® CrossFireX™ 技術，請至 AMD 網站 <http://www.amd.com> 下載最新的驅動程式。

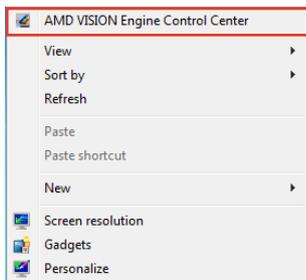
5.1.5 啟動 AMD® CrossFireX™ 技術

安裝完顯示卡與該裝置的驅動程式後，請在 Windows 環境下透過 AMD Catalyst™ (催化劑) 控制台來啟動 CrossFireX™ 功能。

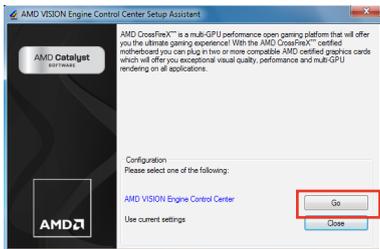
執行 AMD VISION Engine Control Center (引擎控制中心)

請依照以下步驟來啟動 AMD VISION Engine Control Center (引擎控制中心)：

1. 在 Windows® 桌面上按滑鼠右鍵選擇 AMD VISION Engine Control Center (引擎控制中心)，您也可以在下方的工具列中在 AMD 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇 Vision Engine Control Center。

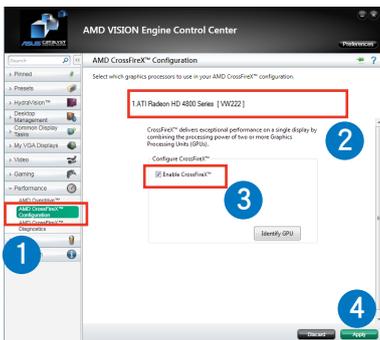


2. 當系統偵測到安裝在主機板上的多張顯示卡時，會出現引擎控制中心設定助理視窗，點選 Go 來繼續進入引擎控制中心的進階檢視視窗。



啟動 CrossFireX 設定

1. 在 Catalyst 控制台視窗中，點選 Graphics Settings > Performance > AMD CrossFireX™ Configuration。
2. 在 Graphics Adapter 列表中，選擇顯示卡作為顯示的圖形處理器 (GPU)。
3. 選擇 Enable CrossFireX™。
4. 點選 Apply，然後點選 OK 來離開設定視窗。



5.2 NVIDIA® SLI™ 技術

本主機板支援 NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface) 技術，可讓您在主機板上同時安裝多重繪圖顯示介面的顯示卡進行協同運作。請依照下列的步驟來將多重繪圖顯示介面的顯示卡安裝在本主機板上。

5.2.1 系統要求

- 在雙 SLI 模式，請準備二張經過 NVIDIA® 認證且支援 SLI™ 技術的顯示卡。
- 請確認您的顯示卡驅動程式支援 NVIDIA SLI 技術，並從 NVIDIA 網頁 (www.nvidia.com) 下載最新版本的驅動程式。
- 請確認您的電源供應器 (PSU) 可以提供符合您系統最低用電需求的電量。請參考第二章的相關說明。



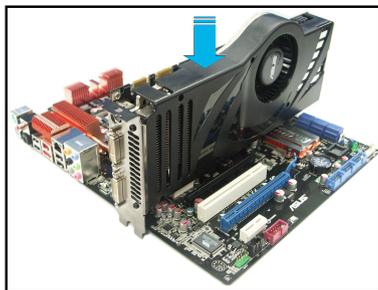
- 建議您安裝額外的機殼風扇來獲得更好的散熱環境。
- 請造訪 NVIDIA 網站 (<http://www.nzone.com>) 來獲得最新的顯示卡認證列表與支援的 3D 應用程式列表。

5.2.2 二張 SLI 顯示卡安裝說明

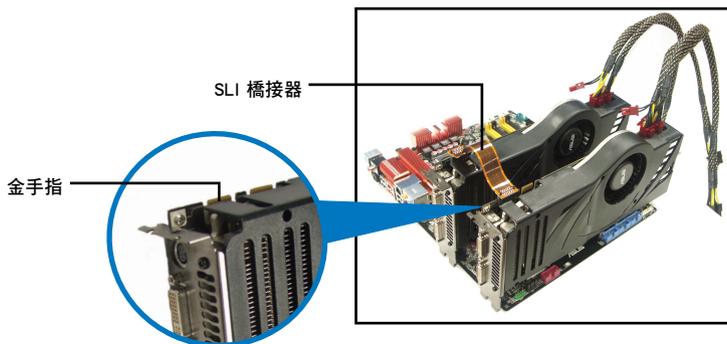


本章節圖示中的主機板及顯示卡僅供參考，請依照您所購買的型號為準。

1. 準備兩張支援 SLI 的顯示卡。
2. 將二張顯示卡分別插入 PCIEX16 插槽，若是您的主機板有二個以上的 PCIEX16 插槽，請參考該主機板使用手冊中建議安裝多張顯示卡的位置。
3. 請確認顯示卡已經正確地安裝在插槽中。



- 對齊且緊密地將 SLI 橋接裝置插入二張顯示卡的金手指位置，並確認橋接裝置已經緊密的插入在正確的位置。
- 將二條電源線分別從電源供應器連接至二張顯示卡的電源插座上。
- 將 VGA 或 DVI 排線連接至顯示卡。



5.2.3 安裝驅動程式

請參考您的顯示卡包裝盒內所附的使用手冊來進行安裝顯示卡驅動程式。



請先確認您的 PCI Express 顯示卡驅動程式支援 NVIDIA® SLI™ 技術，請至 NVIDIA 網站 (www.nvidia.com) 下載最新的驅動程式。

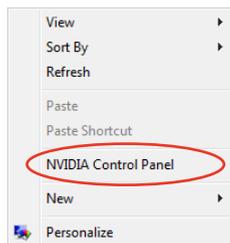
5.2.4 啟動 NVIDIA® SLI™ 技術

安裝完顯示卡與該裝置的驅動程式後，請於 Windows 7 環境下透過 NVIDIA 控制面板啟動 SLI 功能。

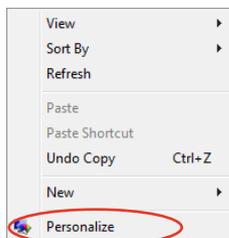
啟動 NVIDIA 控制面板

請依照下列步驟來啟動 NVIDIA 控制面板：

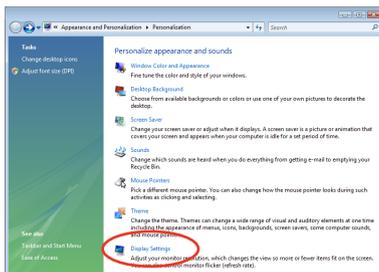
- 在 Windows® 桌面上按滑鼠右鍵，選擇 **NVIDIA Control Panel**，NVIDIA Control Panel 視窗即會出現（請見步驟 B5）。



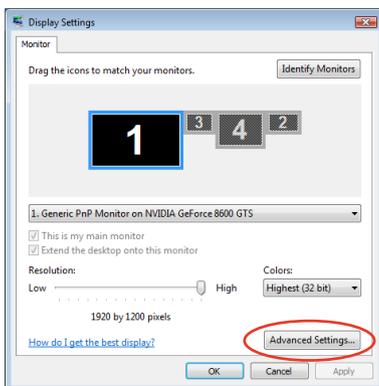
B1. 若按滑鼠右鍵後，沒有 NVIDIA Control Panel 項目，請點選 **Personalize (個人化)**。



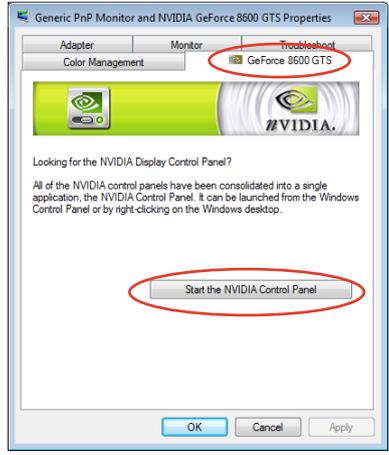
B2. 在 **Personalization (個人化)** 視窗中，選擇 **Display Settings (顯示設定)**。



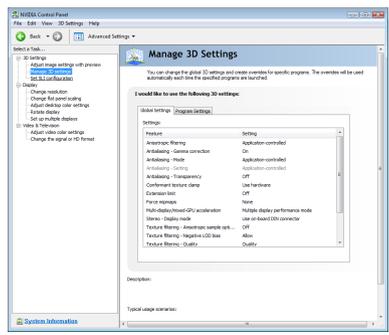
B3. 在 **Display Settings (顯示設定)** 視窗中，選擇 **Advanced Settings (進階設定)**。



B4. 選擇 NVIDIA GeForce ，點選 Start the NVIDIA Control Panel (啟動 NVIDIA 控制面板)。

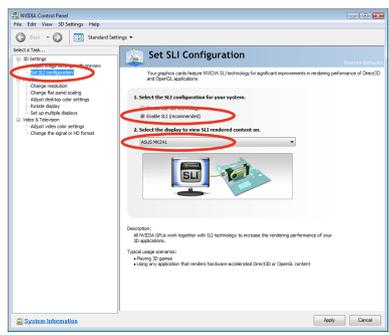


B5. 接著NVIDIA Control Panel 視窗即會出現。



啟動 SLI 設定

由 NVIDIA Control Panel 視窗中選擇 Set SLI Configuration (調整 SLI 設定)，接著點選 Enable SLI (啟動 SLI)，並設定使用的顯示器。設定完成後，點選 Apply (套用)。



5.3 LucidLogix Virtu MVP

LucidLogix Virtu MVP 是新一代 GPU 虛擬軟體，模糊了內建顯示與獨立顯示卡之間的界線來增進顯示的效能。虛擬化 GPU 會依照電腦的電流量、效能與系統負載，動態指派工作給最佳的繪圖顯示來源。



- LucidLogix Virtu MVP 支援 Windows® 7 作業系統。
- 第三代/第二代 Intel® Core™ 處理器系列支援 Intel® 高速影像同步轉檔技術 (Intel® Quick Sync Video)。
- 安裝 LucidLogix Virtu MVP 之前，請先將 BIOS 程式中的 iGPU Multi-Monitor 項目設定為 Enabled，並由主機板公用程式 DVD 光碟安裝 Intel® Graphics Accelerator 驅動程式。請參考 3.5.4 系統代理設定的說明。
- 當同時使用一個以上的獨立 GPU 時，Hyperperformance® 與 Virtual Sync 功能將啟動。
- 支援 NVIDIA® GF4xx/5xx 系列與 AMD® HD5xxx/6xxx 系列顯示卡。
- 不建議您在 RAID 模式下使用 LucidLogix Virtu MVP。

5.3.1 安裝 LucidLogix Virtu MVP

請依照以下步驟安裝 LucidLogix Virtu MVP：

1. 將驅動程式與應用程式 DVD 光碟放入光碟機；若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。
2. 點選驅動程式 (Drivers) 標籤頁，然後點選 LucidLogix Virtu MVP 軟體。
3. 接著依照螢幕的指示完成安裝。



當您安裝成功後，LucidLogix Virtu MVP 圖示會顯示在工具列上。

5.3.2 硬體安裝

LucidLogix Virtu MVP 提供您兩種模式，不論是由主機板的影像輸出連接埠 (i-Mode) 或是獨立顯示卡的影像輸出連接埠 (d-Mode)，都可以讓您享受高品質的影像顯示。

i-Mode

若要在 i-Mode 模式下使用 LucidLogix Virtu MVP，顯示器必須連接在主機板的影像輸出連接埠。



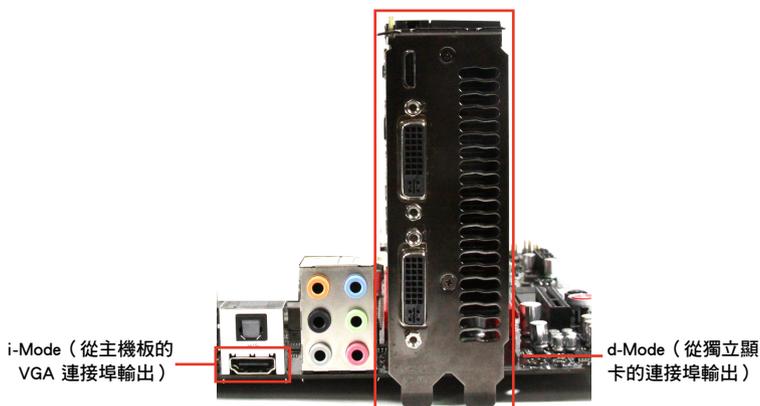
請確認 BIOS 程式中的 Initial Graphic Adaptor 項目設定為 iGPU 來啟動對 i-Mode 模式的支援。

d-Mode

若要在 d-Mode 模式下使用 LucidLogix Virtu MVP，顯示器必須連接在主機板上獨立顯示卡的影像輸出連接埠。



- 請確認 BIOS 程式中的 Initial Graphic Adaptor 項目設定為 PCIE 或 PCIE/PCI 來啟動對 d-Mode 模式的支援。
- d-Mode 模式推薦給需要更高 3D 遊戲效能的使用者。

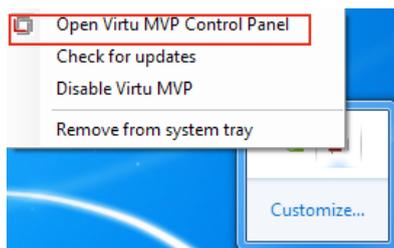


圖示中的主機板及顯示卡僅供參考，請依照您所購買的型號為準。

5.3.3 設定 LucidLogix Virtu MVP

開啟 Virtu MVP Control Panel 可進行功能設定，並依您的需求自訂各項設定。

在工具列的 LucidLogix Virtu MVP 圖示按滑鼠右鍵，然後選擇 **Open Virtu MVP Control Panel**。



當您啟動系統時，LucidLogix Virtu MVP 功能自動啟動。您可以點選 **Remove from system tray**，將 LucidLogix Virtu MVP 的圖示由工具列移除。

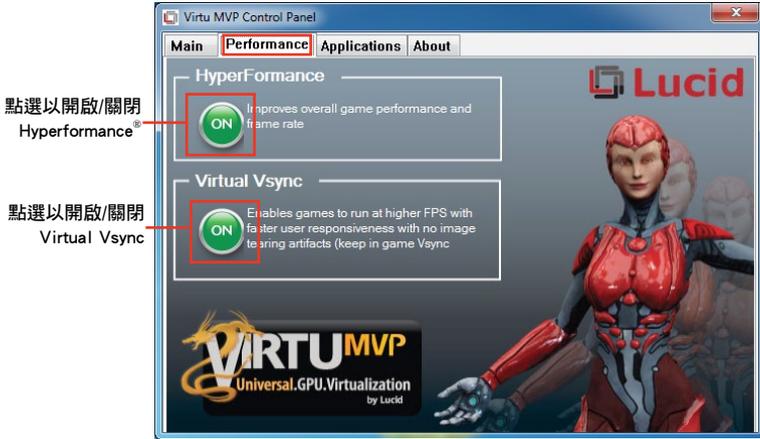
主選單

在主選單中您可以開啟/關閉 GPU 虛擬化功能，並設定 Lucid 在遊戲中顯示圖示的方式。



效能設定

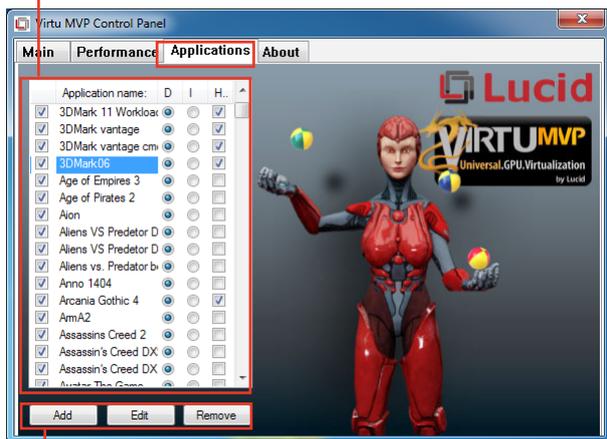
在主選單中您可以開啟/關閉 Hyperformance[®] 或 Virtual Vsync 功能。



應用程式

您可以自行選擇要使用 LucidLogix Virtu MVP 的應用程式。

選擇應用程式使用獨立顯示卡、iGPU 或 Hyperformance® 運作



新增、編輯或移除應用程式

請參考以下的選項說明：

- D 選項表示以獨立顯示卡執行應用程式，選擇 D 可帶來較佳的 3D 顯示效能。
- I 選項表示以 iGPU 執行應用程式，選擇 I 可獲得媒體的更多效能。
- H 選項表示以 Hyperformance® 執行應用程式，選擇 H 可增加應用程式的顯示效能。



實際顯示效能依應用程式及使用的顯示卡而異。

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：0800-093-456
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：+86-21-38429911
傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA 94539,
USA
電話：+1-510-739-3777
傳真：+1-510-608-4555
電子郵件：<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

技術支援

電話：+1-812-282-2787
傳真：+1-812-284-0883
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen,
Germany
傳真：+49-2102-959911
全球資訊網：<http://www.asus.de>
線上連絡：<http://www.asus.de/sales> (僅回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話：+49-1805-010923 (元件)
電話：+49-1805-010920 (系統/筆記型電腦/Eee 系列產品/LCD)
傳真：+49-2102-9599-11
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)



Responsible Party Name : **Asus Computer International**

Address : **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No : **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Mother board

Model Number : SABERTOOTH Z77

Conforms to the following specifications:

- FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
- FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators
- FCC Part 15, Subpart E, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Signature : 
Date : Jan. 20, 2012

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country: TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : Mother board
Model name : SABERTOOTH Z77

conform with the essential requirements of the following directives:

- EN 55022:2006/AM1:2007
- EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
- EN 55020:2007
- 1989/5/EC-R & TTE Directive

- EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
- EN 300 440-1 V1.4.1 (2006-05)
- EN 300 440-2 V1.2.1 (2006-03)
- EN 300 310 V1.3.1 (2007-05)
- EN 301 908-1 V3.2.1 (2007-05)
- EN 301 908-2 V3.2.1 (2007-05)
- EN 301 883 V1.4.1 (2006-03)
- EN 301 883 V1.2.1 (2007-09)
- EN 302 328 V1.2.1 (2007-09)
- EN 302 328 V1.3.1 (2006-05)
- EN 50371:2002
- EN 50385:2002

- 2004/65/EC-LVD Directive
- EN 60950-1/A11:2009
- EN 60950-1/A12:2011

- EN 60665:2002/AM1:2006/AM1:2008
- EN 60665:2002 / A12:2011

- 2009/125/EC-EIP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
 EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
 EN 62301:2005

Ver. 111213



CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen



Signature : _____

Declaration Date: **Jan. 20, 2012**
Year to begin affixing CE marking: **2012**